

HARTE ANODISATION VON ALUMINIUM MIT VERDÜNNTER SCHWEFELSÄURE

Dissertation

zur Erlangung des akademischen Grades

Doktoringenieurin (Dr. Ing.)

vorgelegt dem Zentrum für Ingenieurwissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg als organisatorische Grundeinheit für Forschung und Lehre im Range einer Fakultät (§75 Abs. 1 HSG LSA, §19 Abs. 1 Grundordnung) von

Kathrin Schwirn

geboren am 17.3.1980 in Halle (Saale)

Gutachter:

1. Prof. Dr. Ulrich Gösele

2. Prof. Dr. Carl Krill III

Eingereicht: 31.03.2008

Für euch, Kinder der Wissenschaft und Weisheit, haben wir dieses geschrieben.
Erforscht das Buch und suchet euch unsere Ansicht zusammen, die wir verstreut und an mehreren Orten dargetan haben; was euch an einem Orte verborgen bleibt, das haben wir an einem anderen offengelegt, damit es faßbar werde für eure Weisheit.
Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486–1535) De occulta philosophia

Inhaltsverzeichnis

Al	bbild	ungsverzeichnis	III
Ta	ıbelle	nverzeichnis	\mathbf{V}
Al	bkürz	zungs- und Symbolverzeichnis	VI
Ei	nleit	ung	1
1	Star	nd der bisherigen Forschung	5
	1.1	Weiche Anodisation	5
	1.2	Milde Anodisation	8
	1.3	Harte Anodisation	13
	1.4	Aktuelle Entwicklungen	14
	1.5	Zusammenfassung	16
2	Cha	rakterisierung der Porenstrukturen mittels Bildanalyse	18
	2.1	Fourierverfahren	18
	2.2	Farbcodierung	21
	2.3	Bestimmung der Verteilungsfunktionen	22
		2.3.1 Datenerfassung	22
	2.4	Berechnung von Domänengrößen	25
	2.5	Zusammenfassung	29
3	Dire	ekte harte Anodsation	30
	3.1	Probenherstellung	30
		3.1.1 Ausgangsmaterial	30
		3.1.2 Elektrochemische Zelle	31
		3.1.3 Probenpräparation	31
		3.1.4 Stromdichte- und Spannungsprofil	32
	3.2	Porenwachstum	34
	3.3	Einfluss der Herstellungsparameter	38
		3.3.1 Spannung	38
		3.3.2 Stromdichte	39
		3.3.3 Barriereoxid	41
		3.3.4 Konzentration \ldots	44
	3.4	Zusammenfassung	47

4	Riss	sbildung	49
	4.1	Überblick	49
	4.2	Mikroskopische Rissbildung	50
		4.2.1 Rissbildung entlang von Zellgrenzen	50
		4.2.2 Zusätzliche mikroskopische Rissbildungen	59
	4.3	Makroskopische Rissbildung	60
	4.4	Zusammenfassung	61
5	Mo	difizierte harte Anodisation	62
	5.1	Stromdichte- und Spannungsprofil	62
		5.1.1 Einfluss der Herstellungsparameter	63
		5.1.2 Strukturelle Integrität der modifizierten HA-AAO	68
	5.2	Einfluss der Substratdicke	70
	5.3	Zusammenfassung	72
6	Osz	illation des Porendurchmessers	73
	6.1	Direkte HA-AAO	73
	6.2	Modifizierte HA-AAO	76
	6.3	Zusammenfassung	77
7	Anv	vendung	78
	7.1	Strukturdesign	78
	7.2	Zusammenfassung	81
Zu	Isam	menfassung	82
Li	terat	urverzeichnis	85

Abbildungsverzeichnis

1.1	Stromprofil während milder Anodisation	9
1.2	Die lineare Abhängigkeit des D_{Int} von U	11
2.1	Beispiel einer AAO-Porenstruktur und deren 2D Fourierspektrum	19
2.2	Domänenanalyse durch Fourierverfahren	20
2.3	Domänenbestimmen über Farbcodierung	21
2.4	Schematische Darstellung der Schwellenwertsetzung und Definition der Schwer-	-
	punktskoordinaten	23
2.5	Schematische Darstellung zur Berechnung von den Verteilungsfunktionen .	24
2.6	Abstandsverteilung und Winkelverteilung einer AAO-Porenstruktur	24
2.7	Stabilitätskriterium und Berechnungen von N_{Tri} und A_{Dom}	27
3.1	Das Strom- und Spannungsprofil direkter HA	33
3.2	Strom-und Spannungsprofil für $j = 200 \text{ mAcm}^{-2}$ und $U_T = 15-25 \text{ V} \dots$	33
3.3	AAO-Porenstruktur für verschiedene Anodsiationsstadien	35
3.4	TEM-Querschnitte von AAO-Porenstrukturen	35
3.5	Strukturparameter in Abbhängigkeit der Anodsationsstadien	35
3.6	AAO-Porenstruktur für verschiedene Zielspannungen	38
3.7	Strukturparameter in Abbhängigkeit der Zielspannung	38
3.8	AAO-Porenstruktur für verschiedene Stromdichten	40
3.9	Strukturparameter in Abbhängigkeit der Stromdichten	40
3.10	Die Dicke des Barriereoxides direkte HA-AAO	43
3.11	AAO-Porenstruktur für verschiedene Elektrolytkonzentrationen	45
3.12	Strukturparameter in Abbhängigkeit der Elektrolytkonzentration	45
3.13	Spannungsprofile von direkter HA für verschiedene Elektrolytkonzentration	46
4.1	Rissbidlung in HA-AAO	50
4.2	Zerstörung des Oxides durch Lagerung unter Laborbedingungen	51
4.3	Dehnungsrisse in HA-AAO Membrane	51
4.4	Hohlräume in AAO-Porenstrukturen	55
4.5	Hohlräume entlang der Zellgrenzen; TEM-Querschnitt	56
4.6	Stromdichteprofil und Temperaturentwicklung während MA und direkte HA	57
4.7	Stress in AAO-Porenstrukturen	59
5.1	Strom- und Spannungsprofil modifizierter HA	63
5.2	Porenentwicklung modifierte HA bei $U_T = 40$ V $\dots \dots \dots \dots \dots$	64

5.3	Strukturparameter modifizerter HA für $U_T = 40$ V	64
5.4	Porenentwicklung modifierte HA bei $U_T = 65 \text{ V} \dots \dots \dots \dots \dots$	65
5.5	Strukturparameter modifizerter HA für $U_T = 65$ V	65
5.6	Barrieroxid modifiziert HA-AAO	67
5.7	Vergleich der Rissbidlung zwischen direkter und modifizierter HA	68
5.8	Risse entlang der Zellgrenzen bei modifizierter HA	69
5.9	AAO-Membrane modifizierter HA ($U_T = 40$ V) für unterschiedliche Sub-	
	stratdicken	71
5.10	AAO-Membrane modifizierter HA ($U_T = 65$ V) für unterschiedliche Sub-	
	stratdicken	71
5.11	Al-Substrate nach modifizierter HA	71
6.1	Poren mit Oszillation der Durchmesser bei direkter HA mit $i = 100 \text{ mAcm}^{-2}$	74
6.2	Poren mit Oszillation im Durchmesser bei direkter HA mit $j = 200 \text{ mAcm}^{-2}$	75
6.3	Spannungsverlauf für verschiednene Stromdichten $(U_T = 40 \text{ V})$	75
6.4	Oszillierende Poren in AAO modifizierte HA	77
7.1	Schematische Darstellung gepulster Anodisation	79
7.2	SEM-Querschnitt einer AAO die durch gepulste Anodisation hergestellt	
	wurde	80
7.3	Möglichkeiten des Strukturdesign durch gepulste Anodisation	81

Tabellenverzeichnis

$1.1 \\ 1.2$	Übersicht über die Herstellungsbedingungen in MA	11 16
2.1	Dreiecke und dazugehörige Werte für die Berechnung der Domänengröße $% \mathcal{A}$.	26
3.1	Parameter der AAO-Porenstruktur direkter HA in Abhängigkeit der An- odisationsstadien	36
3.2	Parameter der AAO-Porenstruktur direkter HA in Abhängigkeit der Span- nung	39
3.3	Parameter der AAO-Porenstruktur direkter HA in Abhängigkeit der Strom- dichte	40
3.4	Parameter der AAO-Porenstruktur direkter HA in Abhängigkeit der Elek- trolvtkonzentration	45
3.5	Einfluss von c auf das Stromprofil	46
5.1	Parameter der AAO-Porenstruktur modifizierter HA für $U_T = 40$ V in Abhängigkeit von j	64
5.2	Parameter der AAO-Porenstruktur modifizierter HA für $U_T = 65$ V in Abhängigkeit von j	65

Abkürzungs- und Symbolverzeichnis

α_i	Winkel zwischen den nächsten Nachparporen
ϵ	Wachstumsrate
ϵ_{el}	Dielektritzitätskonstante
γ	Oberflächenspannung
ω	Änderung der Dicke des Barriereoxides
σ	Standardabweichung
σ^+	Druckspannung
au	Anodisationszeit nach Erreichen der Zielspannung
$ au_T$	Anodisationszeit bis zum Erreichen der Zielspannung
A_{Dom}	Domänenfläche
$A_{Dom,max}$	Fläche der größten identifizierten Domäne
A_{Tri}	Dreiecksfläche
С	Konzentration
d_B	Dicke des Barriereoxides
d_i	Abstand zwischen den Nachbarporen
d_M	mittlere Seitenlänge eines Dreiecks aus drei nächste Nachbarporen
$Dev_{\alpha,i}$	Abweichung α_i von 60°
$Dev_{d,i}$	Abweichung d_i von d_M
D_{Int}	mittlere Abstand der nächsten Nachbarporen
DQ	Differenzenquotient
\overrightarrow{E}	elektrisches Feldstärke
i	Stromdichte
k	Proportionalitätskonstante
K_S	Säurekonstante
$\tilde{N_P}$	Anzahl der Poren
N_{Tri}	Anzahl der Dreiecke in einer Domäne
$N_{Tri,max}$	Anzahl der Dreiecke in der größten identifizierten Domäne
p	Porosität
p_B	Druck
r	Radius
R_{cut}	Abbruchsradius für die Berechnung von α_i

t	Zeit
Tol_{α}	Toleran parameter für α_i
Tol_d	Toleran parameter für d_i
T_{Ox}	Dicke des AAO
U	Spannung
U_T	Zielspannung
AAO	nanoporöses anodisches Aluminiumoxid
HA	harte Anodisation
MA	milde Anodisation
REM	Rasterelektronenmikroskop
TEM	${\it Transmissionselektronenmikroskop}$
Al	Aluminium
Al_2O_3	Aluminiumoxid
$Al(OH)_3$	Aluminiumhydroxid
C_2MgO_4	Magnesiumoxalat
$H_2C_2O_4$	Oxalsäure
H_2CrO_4	Chromsäure
H_2SO_4	Schwefelsäure
H_3BO_3	Borsäure
H_3PO_4	Phosphorsäure
$H_4C_2O_3$	Glykolsäure
$H_4C_3O_4$	Malonsäure
$H_4C_3O_5$	Tartronsäure
H_5C_2OH	Ethanol
$H_6C_4O_6$	Weinsäure
$H_8C_3O_3$	Glyzerin
$H_8C_6O_7$	Zitronensäure
HCl	Salzsäure
HClO_4	Perchlorsäure
HF	Flusssäure
HNO_3	Salpetersäure

Einleitung

Nanoporöses selbstgeordnetes Al_2O_3 (anodisches Aluminiumoxid, AAO) ist eine vielseitige Plattform für verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie Sensortechnik, Speicherung, Separation und die Herstellung eindimensionaler Nanostrukturen. AAO ist direkt als transparente, harte Membran, mit einseitig oder beidseitig geöffneten Poren, mit hoher Ordnung der Porengeometrie oder als Templat zur gezielten Herstellung von Nanostrukturen nutzbar. [Mar94][Mar96][Che98][Koh04][Ste04][Yam04][Lee05a][Lee05b]

Auf Grund der engen Verteilung der Porendurchmesser in AAO eignen sich diese Membrane für Nanofiltration und- Separationsprozesse von Viren, Proteinen und Biokolloiden. [Tho07]

Werden die porösen Matrixmaterialien mittels einer Polymerlösung oder -schmelze benetzt, die eine niedrige Oberflächenenergie besitzen, bilden sich Polymernanoröhrchen und -nanodrähte aus. [Fox55] [Ste02] Spezielle Hochleistungspolymere mit herausragenden mechanischen, thermischen, optischen oder elektronischen Eigenschaften ermöglichen die Nutzung solcher Nanoröhrchen z.B. für die Sensortechnik oder als Minireaktoren. Anwendung finden solche Nanoröhrchen oder Nanodrähte ebenso als biomimetrische Strukturen. Bioinspirierte Haftstrukturen nach dem Vorbild des Geckos sollen so klebstofffreie Fügeverbindungen ermöglichen. [Arz03] Durch geeignete Oberflächenstrukturierung mit kurzen Polymernanodrähten könnte außerdem der Lotuseffekt ausgenutzt werden. Dies ermöglicht die Herstellung selbstreinigender Oberflächen mit Polymernanodrähten. Die Ursache des Lotuseffekts liegt in einer besonderen Oberflächenstruktur, die die Adhäsionskräfte so minimiert, dass schon bei Flüssigkeit die Adhäsionskräfte übersteigen und es zu keiner Benetzung kommen kann. [Bar97]

Nanodrähte aus Metallen können durch einen elektrochemischen Abscheideprozess in den Poren hergestellt werden. So sind z.B. Nanodrähte aus magnetischem Metallen besonders für hochdichte Speichermedien interessant. Das im Vergleich zu dünnen Filmen erhöhte Volumen pro Flächeneinheit durch Ausdehnung in der dritten Dimension, ermöglicht eine Erhöhung der Datenspeicherdichte.[AlM91][Nie02c]

Darüber hinaus wurde gezeigt, dass AAO ideale Bedingungen zur Untersuchung von

Zellkultivierungsprozessen liefert. [Hoe07] Die gleichmäßige Strukturierung der AAO dient auch zur Analyse der Diffusion von Pharmazeutika in Zellen als so genannte Drug Delivery Systeme.[End05] Zusätzliche Beschichtung der AAO-Porenoberflächen durch Atomic-Layer-Deposition ermöglichte in den letzten Jahren neue interessante Modifizierungen der AAO-Oberfläche und eröffnete den Weg für neue Anwendungen. So können auf diese Weise Nanoröhrchen aus Palladium erzeugt werden. Diese sind vor allem für die Katalyse, die Sensortechnik oder die Wasserstoffspeicherung interessant.[Ito00][Ela03]

Grundlage für die Herstellung von AAO mit hoher reproduzierbarer Qualität der Porenstrukturen ist hierbei die Arbeit von H. Masuda und M. Fukuda im Jahre 1995. [Mas95] Sie entwickelten den so genannten Zweistufenprozess, bei dem unter bestimmten Bedingungen hexagonale AAO-Porenstrukturen mit hoher Ordnung hergestellt werden können. Diese Strukturen zeichnen sich durch eine sehr enge Porendurchmesserverteilung mit einer Dispersität der Porendurchmesser (Dispersität = Standardabweichung/mittleren Porendurchmesser) von unter 8% aus. Außerdem können Poren mit Aspektverhältnissen (Verhältnis aus Porenlänge zu Porendurchmesser) größer 2000 hergestellt werden. Dieser Prozess findet unter eng definierten Bedingungen statt, außerhalb derer keine Selbstordnung erzielt werden kann. So können AAO-Porenstrukturen nicht mit beliebigen Strukturparameter wie Porendurchmesser oder Porenabstand hergestellt werden. Die niedrige Wachstumsrate des AAO unter diesen Prozessbedingungen führt zu lange Prozesszeiten von 3-5 Tagen. Letzteres ist ein großer Nachteil dieser Prozessführung. Die Anodisation unter diesen Prozessbedingungen wurde von verschiedenen Arbeitsgruppen untersucht, um den Selbstordnungsprozess zu verstehen und neue Prozessparameter für weitere Bereiche der Selbstordnung definieren zu können. [Shi04] [Li98] [Mas98] [Nie02a]

Die Arbeiten von H. Masudas *et al.*, sowie die Arbeiten von anderen Autoren ermöglichten es weiterhin, durch lithographische Vorstrukturierung der Aluminiumoberfläche, Porenstrukturen mit einer perfekt hexagonalen Ordnung (Monodomäne) oder Parametern zu erzeugen, die durch Selbstordnung nicht erreicht werden. Diese Methode besitzt allerdings den Nachteil, dass nur Poren mit wesentlich geringeren Aspektverhälnissen hergestellt werden können, da ab einem bestimmten Aspektverhälnis die geordneten Strukturen in ungeordnete Strukturen zurückfallen. Außerdem ist die lithographische Vorstrukturierung zum jetzigen Zeitpunkt technisch noch relativ aufwändig.[Mas96][Cho03][Lee06b]

Mit dem Ziel, eine schnellere Herstellung von AAO zu ermöglichen und Parameter der Porenstruktur zu realisieren, die mit milder Anodisation nicht erreichbar sind, ist in den letzten Jahren die so genannte harte Anodisation interessant für die Herstellung definierter nanoporöser selbstgeordneter AAO geworden. Die harte Anodisation ist ein Anodisationsprozess, welcher seit den 1950er Jahren in der Industrie angewandt wird. Für industrielle Anwendung des Anodisationsprozesses ist es vor allem wichtig, dass AAO mit einer hoher Härte und Verschleißfestigkeit hergestellt werden können. Der Prozess sollte aus Kostengründen große Wachstumsraten des AAO und die Nutzung billiger Elektrolyte wie z.B. H_2SO_4 ermöglichen. Auf den Einflussung von Strukturparametern und dem Ordnungsgrad der Porenstruktur wurde weniger Wert gelegt. Aus diesem Grund setzte sich die so genannte harte Anodisation durch. Hier konnten durch hohe elektrische Felder während des Anodisationsprozesses, die erwünschten Eigenschaften erfüllt werden. AAO der harten Anodisation wird mit Gleichstrom als auch mit Wechselstrom hergestellt, als Elektrolyt wird hauptsächlich H_2SO_4 , aber auch H_2CrO_4 und $H_2C_2O_4$, verwendet. Man beobachtet, dass sich durch die Zugabe von Metallsalzen neben den Farbeigenschaften des Oxides auch dessen mechanische und physikalische Eigenschaften änderten. Diese Oxidschichten werden vor allem zur Korrosionspassivierung von Aluminiumteilen im Flugzeugbau und bei der Veredelung von Haushaltswaren und Möbeln aus Aluminium eingesetzt. [Cso61a][Cso61b][Lic60][Cso64][Olb88][Rej05][Joh84][Hec88]

In den letzten Jahren modifizierten verschiedene Gruppen die harte Anodisation und untersuchten die AAO-Porenstrukturen für verschiedene Elektrolyten und Anodisationsbedingungen. So wurde neben Porenstrukturen, die unter der Anwendung von $H_2C_2O_4$ hergestellt wurden, auch Porenstrukturen für H_3PO_4 , $H_4C_3O_4$ und einer Mischung aus $H_2C_2O_4$ und H_2SO_4 untersucht.[Lee06a][Li06][Lee07][Kas07] Ziel der Arbeiten war es, AAO mit hoher Qualität der Porenordnung, mit neuen Strukturparametern und mit deutlich kürzeren Prozesszeiten, als für den Zweistufenprozess benötigt, herzustellen.

Im Jahre 2005 veröffentlichten Chu *et al.* eine Arbeit über Anodisation von Aluminium mit "gealterter" H_2SO_4 und der harten Anodisation, wie sie für industrielle Zwecke Anwendung findet. Sie erzeugten geordnete AAO-Porenstrukturen mit Spannungen bis zu 70 V und Stromdichten von 200 mAcm⁻².[Chu05] Für den gleichen Prozess untersuchten sie auch AAO, das mit einer Anzahl weiterer Säuren hergestellt wurde.[Chu06] Allerdings stellte sich heraus, dass AAO das mit diesem harten Anodisationsprozess hergestellt wird, starke Rissbildung aufweist. Diese ist insbesondere für membranbasierende Anwendungen unerwünscht.

Dennoch, gerade die Anodisation mit H_2SO_4 , ist von großem Interesse. Zum einen, weil dabei Porenstrukturen mit kleineren Porendurchmessern entstehen als bei der Verwendung von anderen Säuren. Porenstrukturen mit kleinen Porendurchmessern sind für viele Anwendungsgebiete der AAO, wie z.B. in der Analytik oder für Anwendungen als Basis magnetischer Nanodrähte für Speichermedien von großem Interesse. Zum anderen ist H_2SO_4 kostengünstiger als andere für die Anodisation verwendeten Säuren, was sie attraktiv für großtechnische Herstellung von AAO macht. Das Ziel dieser Arbeit war es, die HA unter Verwendung von H_2SO_4 und die dadurch hergestellten AAO hinsichtlich ihrer Prozess- und Strukturparameter zu untersuchen. Die Strukturparameter wurden in Abhängigkeit von der Anodisationszeit, der Spannung, der Stromdichte und der Elektrolytkonzentration untersucht. Ein weiteres Ziel war es, die Rissbildung, die dabei im AAO auftritt, durch eine Modifizierung des HA-Prozesses zu verhindern.

Im ersten Kapitel werden die verschiedenen Formen der Anodisationsprozesse und der Stand der bisherigen Forschung vorgestellt. Anschließend, in Kapitel 2, wird die Methode zur quantitativen Bestimmung der hergestellten Porenstruktur mittels harter Anodisation mit H_2SO_4 beschrieben. In Kapitel 3 wird die harte Anodisation mit H_2SO_4 beschrieben und die Abhängigkeit der Strukturparameter von den Prozessbedingungen gezeigt. Die Rissbildung, die bei harter Anodisation mit H_2SO_4 auftritt und die mechanische Stabilität der AAO erheblich beeinträchtigt, wird im vierten Kapitel thematisiert. Als mögliche Lösung für dieses Problem wird eine modifizierte harte Anodisation in Kapitel 5 vorgeschlagen, durch die stabileres AAO hergestellt werden können. In Kapitel 6 wird das im Rahmen dieser Arbeit erstmals in AAO beobachtete Phänomen der ozsillierenden Porendurchmesser beschrieben. Zum Schluss wird eine mögliche Anwendung von harter Anodisation für gezieltes Strukturdesign von AAO in Kapitel 7 vorgestellt.

Kapitel 1

Herstellung selbstgeordneter AAO: Stand der Forschung

Ziel dieses Kapitels ist es die Formen der Anodisationsprozesse zur Herstellung selbstgeordneter nanoporösen AAO und ihre Anwendungsbereiche vorzustellen und dabei den Stand der bisherigen Forschung aufzuzeigen.

1.1 Untersuchung der Porenbildungsprozesse - Die weiche Anodisation

Zur Untersuchung der Porenbildungsprozesse und der Abhängigkeit der Strukturparameter von den Prozessbedingungen wurde hauptsächlich die weiche Anodisation verwendet. Dabei entsteht ein dünnes AAO welches wenig resistent gegen Umwelteinflüsse ist. Der Begriff der weichen Anodisation wurde in der Literatur als solche lediglich verwendet, um die harter Anodisation von diesem Prozess abzugrenzen.

Die Bildung von Porenstrukturen

Die spontane Reaktion von Aluminium zu Aluminiumoxid

$$2\mathrm{Al} + 3\mathrm{H}_2\mathrm{O} \to \mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3 + 3\mathrm{H}_2 \tag{1.1}$$

läuft unter Standardbedingungen freiwillig ab und besitzt eine freie Energie von -864.6 kJ/mol.[Lie98] Daher sind Aluminiumoberflächen an Luft oder in Wasser mit einer dünnen Oxidschicht von wenigen Nanometern überzogen. Durch die Bildung des Oxides wird das Aluminium vor fortschreitender Oxidation geschützt. Wird Aluminium allerdings elektrochemisch oxidiert, man spricht von Anodisieren, können Oxidfilme mit Dicken bis zu 1 μ m erzeugt werden, was einen Potentialunterschied von 800 V zwischen Aluminiumoberfläche

und Elektrolyten ermöglicht.[Gue37] Bei einem leitfähigen Elektrolyten fällt die gesamte Spannung über der Oxidschicht ab.

An der Oxid/Elektrolyt-Grenzfläche findet die Aufspaltung der Wassermoleküle statt. Die entstehenden O^{2–} und OH[–]-Anionen reagieren direkt mit Al-Ionen oder driften auf Grund des hohen elektrischen Feldes durch das Oxid zur Al-Oberfläche.[Loh93] Die Anodenreaktion lautet

$$2Al + 3H_2O \rightarrow Al_2O_3 + 6H^+ + 6e^-$$
 (1.2)

An der Metall/Oxid-Grenzfläche wird Aluminium zu Al^{3+} -Kationen oxidiert, welche dort entweder mit den O^{2-} und OH^- -Anionen zu Al_2O_3 reagieren oder durch die Oxidschicht in den Elektrolyten driften. Eine chemische Reaktion innerhalb des Oxides findet nicht statt.[Has94] An dem Formelumsatz sind sechs Elementarladungen beteiligt. Innerhalb des Elektrolyten wird der Strom von frei werdenden Protonen getragen, die an der Katode zu Wasserstoff reduziert werden:

$$6\mathrm{H}^+ + 6\mathrm{e}^- \to 3\mathrm{H}_2 \tag{1.3}$$

Dadurch entsteht ein geschlossener Stromkreislauf.

Wird für die Anodisation ein Elektrolyt verwendet, der das Oxid an der Oxid/Elektrolyt-Grenzfläche nicht auflöst, ist das Oxidwachstum begrenzt. Die wachsende Oxidschicht stellt eine immer größer werdende Barriere für den Ionentransport dar. Das Wachstum stagniert, wenn das elektrische Feld \vec{E} nicht mehr für die Ionendrift ausreicht.[Fra66] [Tho78] Die Schichtdicke des Oxides T_{Ox} ist proportional zur angelegten Spannung U.

$$T_{Ox} \approx \omega \cdot U \tag{1.4}$$

mit $\omega \approx 1,2-1,4$ nmV⁻¹. [Dig69][Osu70][Hun54a][Hun54b] Diese Oxidfilme werden auch als barriereartiges AAO bezeichnet.

Zur Bildung barriereartigen AAO werden schwach saure Elektrolyten (pH = 5-7) mit einer sehr geringen Löslichkeit von Al₂O₃ wie H₃BO₃, H₈C₃O₇ und H₆C₄O₆ verwendet. Säuren, in denen Al₂O₃ schwer löslich ist, eignen sich für die Herstellung von porösem AAO, während Säuren in denen Al₂O₃ gut löslich ist, zum Elektropolieren der Al-Oberflächen verwendet werden.[Sie77][Des89] Für die Herstellung von porösem AAO sind Elektrolyte mit niedrigeren pH-Werten (pH \prec 4) wie H₂SO₄, H₂CrO₄, H₂C₂O₄ und deren Derivate sowie H₃PO₄ geeignet.[Par92][Kel53]

Weiche Anodisation zur Bildung porösen AAO findet unter galvanostatischen Bedingungen und Temperaturen, die deutlich höher als 10° C sind, statt. Während der Anodisation steigt U in den ersten Sekunden stark an, ein barriereartiges AAO wird gebildet. Dann durchläuft U ein Minimum, da es zu einer teilweisen Auflösung des Oxids kommt. An den Stellen, an den das Oxid stärker aufgelöst wird, kann sich das elektrische Feld fokusieren und Porenkeime ausbilden. Dabei pegelt sich U auf einen quasistationären Wert ein bis die gesamte Oberfläche mit Porenkeimen bedeckt ist. Danach steigt die Spannung weiter an, da es zu einem verstärkten Wachstum des AAO kommt.[Bai74] Untersuchungen zur Abhängigkeit der Strukturparameter von Temperatur, Konzentration und U wurden vor allem in der Phase der quasistationären U unter galvanostatischen Bedingungen untersucht. Der Wert von U unter stationären Bedingungen ist abhängig von der Begrenzung der Stromdichte j, die bei weicher Anodisation verwendet wird. Die in der Literatur angegeben Werte für j variieren von 10 mAcm⁻² bis 80 mAcm⁻².

Einfluss der Herstellungsparameter

Für die Anodisation unter Bedingungen der weichen Anodisation wurde für die Bildung poröser AAO folgende Beobachtungen gemacht: [Osu70][Woo70][Bai74][Tho78][Shi92]

Es bilden sich Poren im Oxid, die senkrecht zur Substratoberfläche wachsen. Das Oxid am Porenboden, als Barriereoxid bezeichnet, ist halbkugelförmig. Die Poren sind an der Oberseite ungeordnet und unförmig, werden aber in Wachstumsrichtung zunehmend regulärer und haben an der Unterseite eine hexagonale Anordnung und eine runde Porenform.

Unter konstantem j ist U der Hauptfaktor, der die Strukturparameter bestimmt. So sind der Porendurchmesser und der Porenabstand proportional zu U. Wird die Begrenzung von j erhöht, erhält man höher stationäre U und somit größere Porendurchmesser und Porenabstände.

Die Erhöhung von j führt zu einer Abnahme der Dicke des Barriereoxides. Die Ursache wird zurückgeführt auf ein höheres elektrisches Feld \vec{E} das auf das Barriereoxid wirkt und so zu einer Erhöhung der feldinduzierten Oxidauflösung führt. Unterstützt wird dies durch eine thermisch bedingte Oxidauflösung. Außerdem führt die Erhöhung von j zu einer leichten Abnahme der Zellgröße. Wird die Anodisationstemperatur erhöht, nimmt die Wachstumsrate des Oxides ab, da das Verhältnis aus Oxidbildung und Oxidauflösung sich zu Gunsten der Oxidauflösung verschiebt.

Auch eine Erhöhung der Elektrolytkonzentration c führt zu einer Abnahme der Dicke des Barriereoxides. Erklärt wird dies durch eine Änderung der Verteilung von \vec{E} an den Porenböden, hervorgerufen durch eine stärkere feldinduzierte Auflösung des Barriereoxides in einer stärkeren Säure.

Bailey *et al.* fanden für 0,25 moll⁻¹ H₂C₂O₄ (Anodisationstemperatur 25°C) bei einer Begrenzung von j auf 50 mAcm⁻² und U = 120 V eine Änderung der Dicke des Barriereoxides ω mit U von 0,96 nmV⁻¹ und eine Änderung des mittleren Porenabstand mit U(auch als Proportionalitätskonstante k bezeichnet) von 2,4 nmV⁻¹. Steigt U auf 500 V ergeben sich Werte von 0,92 nmV⁻¹ bzw. 1,65 nmV⁻¹. Für für 1 moll⁻¹ H₂C₂O₄ wurden für U = 120 V Werte von 0,91 nmV⁻¹ und 1,8 nmV⁻¹ bzw. für U = 500 V Werte von 0,93 nmV⁻¹ und 1,76 nmV⁻¹ gefunden.[Bai74]

Für H₃PO₄ geben O'Sullivan *et al.* für ω einen Wert von 1,04 nmV⁻¹ und für *k* einen Wert von 2,27 nmV⁻¹ an. Es wurde mit 0,4 moll⁻¹ H₃PO₄ bei einer Begrenzung von *j* auf 50 mAcm⁻² und 25°C gearbeitet. Die Spannung variiert von 80 V bis 120 V.[Osu70]

Wood *et al.* zeigten für 1,5 moll⁻¹ H₂SO₄ (25°C) bei $j = 10 \text{ mAcm}^{-2}$ eine Proportionalitätskonstante von 2,8 nmV⁻¹ für U = 14,5 V und bei $j = 80 \text{ mAcm}^{-2}$ eine Proportionalitätskonstante von 2,49 nmV⁻¹ für U = 23,5 V. Sie zeigten außerdem, dass eine Erhöhung der Anodisationstemperatur von 0°C auf 27°C zu einer Abnahme von U von 23 V auf 15 V, zu einer Verringerung der Oxiddicke von 53,6 μ m auf 45 μ m und zu einer Zunahme der Porendurchmesser von 17 nm auf 30 nm führt.[Woo70]

1.2 Hochgeordnetes AAO - Die milde Anodisation

Um selbstgeordnete AAO mit engen Verteilungen der Porendurchmesser und Proportionalitätskonstanten über die gesamte Oxiddicke zu erhalten, wird die milde Anodisation durchgeführt. Die milde Anodisation (MA) ist der Prozess der Wahl, wenn es um die Herstellung von AAO geht, welches für Anwendungen im nanotechnologischen Bereich und für Nanostrukturierung benötigt wird.

Dieser Prozess findet unter sehr eng definierten Bedingungen statt und verläuft potentiostatisch. Die Stromdichte j wird dabei über die Ionendrift durch das Oxid bestimmt. Im Vergleich zu weicher Anodsiation ist j sehr niedrig und konstant. Sie setzt sich zusammen aus j_F , die durch das Filmwachstum und j_P , die durch das Porenwachstum bestimmt wird.[Hoa63] In Abbildung 1.1 ist der Stromprofil während MA schematisch mit den dazugehörigen Porenbildungsstadien dargestellt. Man geht dabei von vier Stadien der Porenbildung aus:[Jes97]

Stadium I

j fällt in diesem Regim exponentiell ab. Es kommt zur Ausbildung eines homogenen planaren barriereartigen Oxides. Dabei ist die Dicke des Oxides T_{Ox} durch die Drift von Anionen und Kationen und somit durch die angelegte Spannung bestimmt. Stadium II

j erreicht sein Minimum. Ist das Oxid wenig löslich im Elektrolyten, treten Unregelmäßigkeiten in der Oxidoberfläche auf. Diese führen zu einer Fokussierung der Feldlinien und



Anodisationszeit, t

 $Abbildung \ 1.1: \ {\rm Schematische \ Darstellung \ des \ Stromdichteprofils \ während \ einer \ milden \ Anodisation \ und \ die \ dazugehörigen \ Porenbildung \ stadien. \label{eq:abbildung}$

zu einer felderhöhten Oxidauflösung.

Stadium III

j steigt wieder an. Die Fokussierung der Feldlinien verstärkt die Ionendrift durch das Oxid und die Oxidauflösung. Vertiefungen in der Barriereschicht entstehen und dienen als Keime zum Porenwachstum. Das Porenwachstum beginnt zufällig verteilt an der Oxidoberfläche.

Stadium IV

Wenn die Oxidoberfläche komplett mit Poren bedeckt ist, nimmt j auf Grund des Absterbens einzelner Poren leicht ab, bis sich ein stabiler mittlerer Porenabstand D_{Int} einstellt. Das Porenwachstum erreicht ein Gleichgewicht, das durch eine feldunterstützte Oxidauflösung an der Oxid/Elektrolyt-Grenzfläche und Oxidbildung an der Metall/Oxid-Grenzfläche gekennzeichnet ist. Um eine gleichmäßige Ordnung mit geraden Poren über die gesamte Oxiddicke zu erreichen, entwickelten Masuda *et al.* einen zweistufigen MA-Prozess.[Mas95] Während der ersten Anodisation bildete sich, in Abhängigkeit vom gewählten Elektrolyten, innerhalb von 1 bis 2 Tagen eine dicke Oxidschicht, die an den Porenöffnungen völlig ungeordnet ist, aber an den Porenböden einen hohen Ordnungsgrad aufweist. Für nanoporöses AAO, das mit H_2SO_4 hergestellt wird, wird ein optimaler Ordnungsgrad nach 24-48 h erreicht. Wird $H_2C_2O_4$ als Elektrolyt verwendet, benötigt die erste Oxidation 48h, unter Verwendung von H_3PO_4 , 10 h.

Der Oxidfilm der ersten Anodisation wird selektiv mit einer Lösung aus H_3PO_4 und Chrom(VI)oxid (1.8 g CrO₃, 7.1 g H_3PO_4 , 100ml H_2O) bei einer Temperatur von 45-60 °C entfernt. Auf der Oberfläche des verbliebenen Al bleiben die hexagonal angeordneten Abdrücke der halbkugelförmigen Porenböden zurück.

Diese regelmäßigen Vertiefungen dienen der zweiten Anodisation als Keime für das geordnete Porenwachstum. Während der zweiten Anodisation weist das Porenwachstum von Anfang an einen sehr hohen Ordnungsgrad auf. Die Porenkanäle zeigen über die gesamte Oxiddicke einen konstante Porendurchmesser und -abstände. Die Wachstumsrate ϵ des Oxides für die jeweiligen Elektrolyte liegt bei 5 μ mh⁻¹ für $j \approx 2.5$ mAcm⁻² (H₂SO₄), 2.5 μ mh⁻¹ für $j \approx 1.3$ mAcm⁻² (H₂C₂O₄) und 6 μ mh⁻¹ für $j \approx 3$ mAcm⁻² (H₃PO₄).

Einfluss der Herstellungsparameter

Die Wahl des Elektrolyten für die Herstellung von AAO durch MA ist auf Grund von pH-Wert und Leitfähigkeit eingeschränkt. Als geeignete Elektrolyte werden Lösungen von H₂C₂O₄, H₂SO₄ und H₃PO₄ verwendet. Die Temperaturen während MA beträgt 1-3°C.[Jes97][Lie98] Die angelegte Spannung U ist einer der wichtigsten Faktoren welche die Selbstordnung des AAO beeinflusst.[Kel53][Osu70] Wie in Abbildung 1.2 zu sehen ist der mittlere Porenabstand D_{Int} direkt proportional zu U. Die Proportionalitätskonstante k für MA liegt im Bereich 2.5 nmV⁻¹ $\leq k \leq 2.8$ nmV⁻¹ (Abbildung 1.2).[Li98][Nie02a] D_{Int} und k stehen zueinander über die Beziehung:

$$D_{Int} = k \cdot U \tag{1.5}$$

Für MA werden 0,3 moll⁻¹ bzw. 2 moll⁻¹ H₂SO₄ bei U = 25 V bzw. U = 18.7 V, 0.3-0.5 moll⁻¹ H₂C₂O₄ bei U = 40V und 0.1 moll⁻¹ bzw. 0.3 moll⁻¹ H₃PO₄ bei U = 195 V bzw. U = 160 V verwendet. In Tabelle 1.1 sind die während MA verwendeten Säuren mit Konzentration c sowei U und die resultierenden D_{Int} und Wachstumsraten ϵ dargestellt.

Während MA muss die Reaktion gekühlt werden. Dieses minimiert zum einen die Auflösung des Oxides durch den Elektrolyten. Zum anderen verhindert es lokale Tempe-



Abbildung 1.2: Die lineare Abhängigkeit D_{Int} von U unter Bedingungen der milden Anodisation.

Säure	$c \; [\mathbf{moll}^{-1}]$	U [V]	D_{Int} [nm]	$\epsilon ~[\mu { m mh}^{-1}]$
H_2SO_4	2	19	45	5
	$0,\!3$	25	63	
$H_2C_2O_4$	0,3	40	100	2,5
H ₃ PO ₄	0,1	160	400	6
	0,3	195	500	

Tabelle 1.1: Übersicht über die Herstellungsbedingungen in MA für geordnete Porenstrukturen. [Mas95][Mas98][Li98]

raturspitzen an der Metall/Oxid-Grenzfläche. Lokale Temperaturspitzen führen zu einer inhomogenen elektrischen Feldverteilung und somit zu einem Durchbruch des Oxides. Zu niedrige Temperaturen wiederum können die Wachstumsrate des Oxides herabsetzen oder den Elektrolyten zum Einfrieren bringen.

Modell zur Bildung hexagonaler Porenstrukturen in MA-AAO

Die Ursachen der Bildung von hexagonal geordneter Porenstrukturen während MA führen Jessensky *et al.* und Li *et al.* auf mechanische Spannungen und die Wanderung der an der Reaktion beteiligten Ionen zurück.[Jes98][Lie98b] Faktoren für eine hexagonale Ordnung der Porenstruktur sind:

- Die Oxidation findet über die gesamte Metall/Oxid-Grenzfläche statt und wird hauptsächlich durch die Drift der O²⁻ und OH⁻-Anionen durch das Oxid bestimmt.
- Die Auflösung des Oxides findet hauptsächlich durch die Hydratationsreaktion des

geformten Oxides statt.

- Während der Bildung porösen AAO driftet ein Teil der Al³⁺-Kationen durch die bereits gebildete Oxidschicht und gelangt in den Elektrolyten, ohne am Oxidationsprozess teilzunehmen.
- Während des stabilen Porenwachstums herrscht ein Gleichgewicht zwischen Oxidwachstum an der Metall/Oxid-Grenzfläche und Oxidauflösung an der Oxid/Elektrolyt-Grenzfläche. Das Oxid wächst senkrecht zur Substratoberfläche.
- Aluminium wird zu Al₂O₃ umgewandelt. Dabei nimmt Aluminium Sauerstoffatome auf. Das entstandene Al₂O₃ hat ein größeres Volumen als das Aluminium.
- Die Volumenausdehnung führt zu Druckspannung während der Oxidbildung an der Metall/Oxid-Grenzfläche und damit dazu, dass die Porenwände aufwärts geschoben werden.

Bei der Umwandlung von Aluminium zu Al₂O₃ tritt maximal eine Verdopplung des Volumen auf. Aber bei der Anodisation von Aluminium zu porösen AAO verbleiben nicht alles Al₂O₃ im AAO, sondern löst sich im Elektrolyten. Für poröses AAO wurden Volumenausdehnungskoeffizienten ξ zwischen $0.8 \leq \xi \leq 1.8$ in Abhängigkeit von den Anodisationsparametern gemessen.

Wird die Anodisationsspannung U für einen Elektrolyten variiert, verändert sich ξ des entstehenden AAO proportional zu U. Ungeordnetes Porenwachstum wird für $\xi \leq 1.3$ und $\xi \succ 1.6$ beobachtet. Für $\xi \leq 1.3$ sind die abstoßenden Kräfte zwischen den Porenkanälen nicht ausreichend groß und die Poren sind zufällig verteilt. Für $\xi \succ 1.6$ verursacht zu hoher mechanische Spannung eine große Anzahl von Gitterfehlern in der Struktur, außerdem nimmt die Domänengröße ab. In beiden Extremen treten Schwankungen im Porendurchmesser und in der Porenform auf.

Die 10 %-Porositätsregel

Die Porendurchmesser D_P der AAO-Porenstruktur werden vor allem durch den pH-Wert bzw. durch die Säurestärke des Elektrolyten beeinflusst. Als Säurestärke bezeichnet man die Neigung von Säuren, Protonen abzugeben. Im Fall der Anodisation mit mehrprotonigen Säuren ist vor allem die Abspaltung des ersten Protons von Bedeutung. Die Stärke einer Säure wird über die Säurekonstante K_S , oder auch Dissoziationskonstante genannt,

$$K_{S} = \frac{c \left(H^{+}\right)^{2}}{c} \tag{1.6}$$

charakterisiert. Eine Säure ist umso stärker, je leichter sie ein Proton abgibt.

Entscheidend für die Herstellung von porösem AAO ist die benötigte Felderhöhung zur Oxidauflösung an den Porenböden. Für stärkere Säuren werden hierbei niedrigere Feldstärken bzw. kleinere U benötigt als für schwächere Säuren. Niedrigere U erzeugen im AAO wiederum Porenstrukturen mit kleinerem D_{Int} als höhere U, da U nach Gleichung 1.5 D_{Int} bestimmt. Daraus folgt, will man D_{Int} im geordneten Wachstum variieren, reicht es nicht aus, nur U zu verändern, auch der pH-Wert des Elektrolyten muss angepasst werden. Eine Änderung des D_{Int} erfordert für geordnete Strukturen also auch eine Anpassung des D_P . Da die Volumenausdehnung für geordnetes Porenwachstum ($\xi \approx 1.4$ -1.5) unabhängig vom D_P ist, erhält man für geordnete Porenstrukturen immer die gleiche Porosität. Sie beträgt ca. 10 %.[Nie02a][Nie02b] Die Porosität p im hexagonalen Gitter ist definiert durch

$$p = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \left(\frac{D_P}{2D_{Int}}\right)^2 \tag{1.7}$$

1.3 Industrielle Anwendung - Die harte Anodisation

Die harte Anodisation (HA) wurde in den frühen 1950er Jahren im speziellen in der Flugzeugindustrie eingeführt, die Aluminiumkomponenten aufgrund ihres geringen Gewichtes benötigen. Die Bezeichnung "harte Anodisation" wurde im Laufe der Zeit sowohl für die Herstellung von harten und/oder verschleißfesten anodischen Beschichtungen als auch für die elektrochemische Behandlung von Aluminium, welche zur Bildung von harten und dicken AAO führt, verwendet.[Gab02]

Verschiedene kommerzielle HA-Prozesse wurden entwickelt und patentiert, wie z.B. Martin Hard Coat (MHC), Hardas, Sandford, Hardcoat, Alumilite etc. Diese Prozesse haben gemeinsam, dass sie unter hohen Stromdichten und niedrigen Temperaturen, in der Regel unter 10 °C, und unter Gleichstrom oder durch Wechselstrom überlagerten Gleichstrom stattfinden. Als Elektrolyt wird H₂SO₄ mit variierenden Konzentrationen und zugesetzten Additiven wie H₂C₂O₄, C₂MgO₄, H₈C₃O₃, H₄C₂O₃ und kommerziellen Additive wie "Sanfran", "Additive AP777" oder "Mitai-Lyte" verwendet. Man unterscheidet dabei zwischen Prozessen, die unter niedriger Spannung ($U \leq 18$ V), mittlerer Spannung ($U \leq$ 30 V) und hoher Spannung ($U \leq 100$ V) ablaufen.

Neben der Nutzung der Härte und Verschleißfestigkeit werden harte AAO für Anwendungen genutzt, bei denen gute dielektrische Eigenschaften benötigt werden. Sie sind insbesondere geeignet für Anwendungen unter hohen Temperaturen, bei denen andere dielektrische Materialen sich aufladen, brennen oder zersetzen.

Untersuchungen zur Abhängigkeit von Porosität, Oxiddicke und chemische Zusam-

mensetzung der harten AAO in Abhängigkeit von Temperatur, Stromdichte, Zeit, und des Elektrolyt wurden von Lichtenberger-Bajza *et al.*, Ginsberg *et al.* und John *et al.* durchgeführt. So wurden bei der Anodisation von Reinstaluminium Dicken von 130 μ m für U = 50 V und 200 μ m für U = 70 V ermittelt. Die Dicke des Oxides nimmt für verschiedene Legierungen ab. Für U = 40-60 V bei Temperaturen von -1°C bis +6°C wurde ein Minimum der Porosität von 2-6% gefunden.[Lic60] Das HA-AAO zeigt ein faserigen Aufbau.[Gin63]

Csokan und Wada *et al.* führten Untersuchungen hinsichtlich der Oxidbildung und Wachstumsmechanismen im Vergleich zur weichen Anodisation durch. Csokan spricht von primären und sekundären Reaktionszonen. In den primären Reaktionszonen, die an den Korngrenzen des Al-Substrates zu finden sind, sind die Porenverteilungen irregulär. In den sekundären Reaktionszonen, an den die Bildung von Oxid zu einem späteren Zeitpunkt einsetzt, ordnen sich die Poren konzentrisch um die primären Reaktionszonen an. Die Porenkanäle sind z.T. deformiert und verbogen. [Cso61a][Cso61b][Cso64] Wada *et al.* berichteten von einem Aufbau der Zellwände aus fünf verschiedenen Oxidschichten und Arrowsmith *et.al* von Rissbildung entlang der Zellgrenzen.[Was86][Arr86]

Untersuchungen zur Härte und Verschleißfestigkeit wurden unter anderem von George et al., John et al., Gabe et al. und Rejendra et al. durchgeführt. [Geo69][Gab02][Rej05] [Joh84][Joh85] Es wurden Vickers-Härten bis 450 DPN ermittelt, wobei die Härte der AAO mit j zunimmt. Die harte Anodisation wird unter gleichen Bedingungen durchgeführt, mit Ausnahme der Anodisationstemperatur, die in diesem Falle unter 10°C liegt. Die damit verbundene Unterdrückung der Oxidauflösung durch den Elektrolyten, ermöglicht die Entstehung dicker, harter und verschleißresistenter AAO. Die Ausbildung von Porenstrukturen oder gar geordnete Porenstrukturen sind hier eher untergeordnete Aspekte.

1.4 Aktuelle Entwicklungen - hochgeordnete AAO durch harte Anodisation

Die oben beschriebene milde Anodisation (MA) hat die Nachteile, dass der Prozess erstens sehr zeitaufwändig ist und zweitens, dass Selbstordnung nur in engen Parameterintervallen auftritt. Aus diesem Grund ist dieses Verfahren für industrielle Anwendungen hinsichtlich Nanostrukturierung unattraktiv. Für praktische Anwendungen ist ein einfacher und schneller Herstellungsprozess notwendig, der außerdem ein weites Spektrum an Strukturparameter in AAO ermöglicht, in dem geordnete Porenstrukturen enstehen.

In den letzten Jahren ist der HA-Prozess für die Herstellung von hochgeordneter AAO in den Mittelpunkt des Interesses gelangt. So zeigte Ono *et al.*, dass in Bereichen, in denen es auf Grund hoher lokaler Konzentrationen von j zu Durchschlägen im Oxid kommt, hochgeordnete Porendomänen entstehen.[Ono04]

Lee *et al.* zeigten erstmals, dass durch die Modifizierung der HA mechanisch stabile AAO mit $H_2C_2O_4$ hergestellt werden können. Der Prozess zeichnet sich dadurch aus, dass Aluminium zuerst kurzzeitig unter MA-Bedinungen anodisiert wird. Dadurch wird das Al-Substrat gegen das höhere elektrische Feld während der anschließenden HA geschützt und ein gleichmäßiges Oxidwachstum gewährleistet. Danach wird U kontrolliert erhöht, bis eine angestrebte Zielspannung U_T erreicht ist. Die Stromdichte j steigt mit Erhöhung von U an und nimmt, nachdem U_T erreicht wurde, exponentiell mit der Zeit ab.[Lee06a] Durch diese Prozessführung ist gewährleistet, dass die gesamte Anodisation spannungskontrolliert bleibt. Dieser Prozess wird nachfolgend als **modifizierte HA** bezeichnet.

Unter Verwendung von $H_2C_2O_4$ als Elektrolyt entstehen geordneten Porenstrukturen mit $D_{Int} = 200{\text{-}}300 \text{ nm}$ bei $U_T = 110{\text{-}}150 \text{ nm}$. Es wurden Porositäten von 3% und somit deutlich niedriger als für MA gefunden. Auch k mit 2,0 nmV⁻¹ ist niedriger als für MA. Die Wachstumsrate für modifizierte HA mit $H_2C_2O_4$ ist größer als 50 μ mh⁻¹. Lee *et al.* zeigten, dass D_{Int} und k nicht nur durch U sondern auch durch j bestimmt werden.[Lee06a] Für $H_4C_3O_4$ zeigten Lee *et al.* bei $U_T = 125{\text{-}}140$ V ein k von 1,8-2 nmV⁻¹ und Wachstumsraten von 30-80 μ mh⁻¹.[Lee07] Li *et al.* konnten diesen Prozess auf HA mit einem H_3PO_4/C_2H_5OH -Gemisch bei einer Anodisationstemperatur von -10° C übertragen. Bei $U_T = 195$ V mit $j = 100{\text{-}}400$ mAcm⁻² ermittelten sie k von 1,75-1,65 nmV⁻¹ und ω_{HA} von 0,76-0,62 nmV⁻¹. Die Wachtumsrate lag bei 60-50 μ mh⁻¹.[Li06] Almasi Kashi *et al.* zeigten, dass die Zugabe von H₂SO₄ in H₂C₂O₄ zu einer Abnahme von U_T bei der geordnete Porenstrukturen auftritt, führt.[Kas07]

Uber die Herstellung von AAO mit geordneten Porenstrukturen unter Verwendung "gealterter" H₂SO₄ berichteten Chu *et al.*.[Chu05] Der Elektrolyt wurde dabei als gealtert bezeichnet, da er vor der eigentlichen HA bereits für andere Anodisationsvorgänge verwendet wurde. Chu *et al.* geben an, dass die verwendete H₂SO₄ so bereits einer Ladung von 10-20 Ah ausgesetzt war. Für die HA mit H₂SO₄, nutzten Chu *et al.* den für industrielle Zwecke verwendete HA-Prozess, der aus einem galvanostatischen und einem potentiostatischen Modus besteht. Dieser Prozess wird nachfolgend als **direkte HA** bezeichnet. Chu *et al.* erhielten Porenstrukturen mit $D_{Int} = 90$ -135 nm bei U = 40-70 V und j = 160-200 mAcm⁻², das entspricht einem k = 2,3-1,8 nmV⁻¹. Die Porosität war mit 10-13,5% leicht höher als für MA.[Chu05] Chu *et al.* untersuchten außerdem die direkte HA für H₃PO₄, H₄C₃O₄, H₄C₃O₅, H₄C₂O₃ und H₈C₆O₇.[Chu06] Dabei fanden sie D_{Int} von 130-980 nm bei $U_T = 70$ -450 V. Die Strukturparameter für die wichtigsten bei direkter und modifiziert HA verwendeten Säuren sind in Tabelle 1.2 angegeben.

Säure		U_T [V]	D_{Int} [nm]	$j [\mathrm{mAcm}^{-2}]$	$k [\mathrm{nmV}^{-1}]$
H_2SO_4	direkte HA	40-70	90-135	160-200	2,3-1,8
$H_2C_2O_4$	mod. HA	110-140	200-300	30-250	2
$H_4C_3O_4$	mod. HA	125-140		10-50	1,8-2
H_3PO_4	mod. HA	195	320-380	100-400	1,75-1,65

Tabelle 1.2: Übersicht der Strukturparameter in HA-AAO für die wichtigsten verwendeten Säuren. [Chu05][Lee06a][Lee07][Kas07]

Der große Nachteil der direkten HA ist es, dass das entstandene AAO mechanisch sehr instabil ist. So wurden makroskopische und verschiedene Formen von mikroskopischer Rissenbildung gefunden.

1.5 Zusammenfassung

Es wurden die wichtigsten Anodisationsprozesse, die in der Literatur angegeben sind, vorgestellt und erläutert. Dabei wurde auf die verschiedenen Prozessparameter eingegangen und ihr Einfluss auf die Eigenschaften des AAO und die Porenstruktur beschrieben. Man kann bei der Anodisation von Aluminium zwischen weicher Anodisation, milder Anodisation und harter Anodisation unterscheiden, die je nach den gewünschten Eigenschaften des AAO angewandt werden.

In den letzen Jahren ist die harte Anodisation ins Blickfeld des Interesses zur Herstellung hochgeordenter Porenstrukturen gerückt. Ziel ist es dabei, Porenstrukturen mit Parametern herzustellen, die durch milde Anodsiation nicht abgedeckt werden können und deutlich kürzere Prozesszeiten benötigen. Dafür wurde die direkte und die modifizierte harte Anodisation für verschiedene Elektrolyte untersucht.

Besonders interessant dabei ist die harte Anodisation mit H_2SO_4 . Für die harte Anodisation mit H_2SO_4 zur Herstellung hochgeordenter Porenstrukturen wurde bisher in der Literatur nur über die direkte harte Anodisation berichtet. Allerdings ist das Porenwachstum während der direkte harte Anodisation mit H_2SO_4 und die Abhängigkeit der Strukturparameter von den Prozessbedingungen nur unzureichend verstanden. Außerdem zeigen die dadurche entstehenden AAO ausgeprägte makroskopische und mikroskopische Rissebildung.

Aber gerade die Herstellung von AAO mit H_2SO_4 ist von großem Interesse, weil damit kleinere Porenstrukturen hergestellt werden können, als mit anderen Elektrolyten. Porenstrukturen mit kleinen Porendurchmessern und enger Porendurchmesserverteilung sind insbesondere für analytische Anwendung, zur Herstellung von magnetischen Nanodrähten und für die Nanofiltration von Viren interessant. Ein ökonomischer Vorteil ist, dass H_2SO_4 wesentlich preiswerter ist, als andere für die Anodisation von Aluminium verwendeten Säuren. Daher ist es von hohem Interesse, AAO durch HA mit H_2SO_4 herzustellen, die über eine ausreichende mechanische Stabilität verfügen, um diese für membranbasierte Anwendungen nutzbar zu machen.

In den folgenden Kapiteln wird die direkte harte Anodisation mit H_2SO_4 und der Einfluss der Prozessparameter auf die Porenstruktur gezeigt. Es werden die verschiedenen Formen der Rissbildung im AAO und mögliche Ursachen beschrieben. Anschließend wird auf die modifizierte harte Anodisation mit H_2SO_4 eingegangen, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde, um Rissbildung im AAO zu verhindern.

Kapitel 2

Charakterisierung des geordneten Porenwachstums mittels Bildanalyse

Im Rahmen dieser Arbeit wurde in Zusammenarbeit mit Dr. Hillebrand am MPI für Mikrostrukturphysik eine Realraummethode entwickelt, die es ermöglicht, neben Verteilungsfunktionen zur Bestimmung von Abständen und Winkeln zwischen den Poren auch die Größe von Domänen zu quantifizieren.[Hil08] Abstands- und Winkelverteilungen, sowie die Domänengröße werden in den nachfolgenden Kapiteln als Strukturparameter der AAO-Porenstrukturen herangezogen und ihre Abhängigkeit von den Prozessparametern untersucht. In diesem Kapitel wird diese Realraummethode beschrieben. Vorher werden zwei weitere Methoden kurz vorgestellt, die aus Fouriertransformation und Winkelberechnung bestehen.

2.1 Fourierverfahren

Im Allgemeinen besitzen selbstgeordnete AAO-Porenstrukturen keine perfekte langreichweitige Periodizität. Vielmehr zeigen sie polykristalline Ordnung, mit Bereichen unterschiedlicher Orientierung bezüglich des Koordinatensystems im Bild. Diese Bereiche werden als Domänen bezeichnet. Die Qualität der Domänenstruktur, besonders deren erzielte Größenverteilung, ist von zentraler Bedeutung hinsichtlich der Nutzung dieser Strukturen für eine Bandbreite von Anwendungen. Herkömmlicherweise werden die Gitterstrukturen durch 2D Fourieranalyse qualitativ beschrieben. Bei der Fourieranalyse werden Abbildungen nach einer Fouriertransformation analysiert. Die Fouriertransformation ist ein Integral, das eine Funktion in seine sinus- und cosinusförmigen Bestandteile zerlegt. Gleichung 2.1 zeigt das Integral der zweidimensionale Fouriertransformation.

$$F(x',y') = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) e^{-j2\pi(xx'+yy')} dxdy$$
(2.1)



Abbildung 2.1: Beispiel einer AAO-Porenstruktur (U = 25 V, c = 0.3 moll⁻¹ H₂SO₄ MA) und deren 2D Fourierspektrum.

Dabei sind (x,y) die Bildkoordinaten im Realraum und (x',y') die Bildkoordinaten im Fourierraum. Für die Fourieranalyse digitaler Abbildungen wird die diskrete Fourierreihe verwendet.

$$F(x',y') = \sum_{x=0}^{N_1-1} \sum_{y=0}^{N_2-1} f(x,y) e^{-j2\pi(\frac{x'x}{N_1} + \frac{y'y}{N_2})}$$
(2.2)

Sie ist dadurch charakterisiert, dass jeder Bildpunkt einer Abbildung zu jedem Punkt im Fourierraum beiträgt, d.h. die Abbildung wird in ihre Raumfrequenzen zerlegt. Bildanteile mit gleichen Eigenschaften im Realraum (z.B. Abstände und Orientierung) werden im Fourierraum dabei in einem Punkt abgebildet. Durch die Fourieranalyse werden wichtige Eigenschaften der abgebildeten Struktur zugänglich. Sie liefert Aussagen zur Bildauflösung, Kontrastübertragung und Eigenschaften wie Periodizität, Symmetrie, Vorzugsorientierungen und statistische Daten im Realraum.[Hil84] Allerdings können mit der Fourieranalyse keine Aussagen über lokale Eigenschaften gemacht werden. Ein praktisches Beispiel der Fourieranalyse ist die Fraunhofersche Beugung an hochauflösenden elektronenmikroskopischen Aufnahmen von Kristallgitterstrukturen.

Abbildung 2.1 zeigt die geöffnete Rückseite einer AAO-Porenstruktur die durch MA bei U = 25 V hergestellt wurde. Man sieht Poren mit hexagonaler Anordung und Domänen mit unterschiedlicher Ausrichtung und Größe. An dem durch einen gelben Rahmen gekennzeichneten Bildabschnitt wurde eine Fourieranalyse durchgeführt, deren Ergebnis in der Abbildung rechts oben zu sehen ist.



Abbildung 2.2: Domänenanalyse einer AAO-Porenstruktur durch geeignete Filterwahl bei der Rückführung eines Fourierspektrums: Orginalabbildung mit Fourierfilter und Ergebnis nach Rücktransformation. Die gepunkteten Linien symbolisieren die Domänengrenzen.

Das Fourierspektrum dieser Porenstruktur ist gekennzeichnet durch mehrere konzentrische Ringe, die mit zunehmenden Radius an Intensität verlieren. Diese Ringe repräsentieren verschiedene Abstände in der Porenstruktur, wobei die Radien der Ringe umgekehrt proportional zu den Abständen im Realraum sind. Der kleinste Ring repräsentiert den Abstand zwischen den nächsten Nachbarporen. Die größeren Ringe resultieren von kleineren Abständen in der Abbildung, wie z.B. die Dicke der Zellwände. Abstände von Nachbarporen höherer Ordnung werden nicht wiedergegeben. Der Ring der nächsten Nachbarporen ist sehr dünn, d.h. klar abgegrenzt. Das deutet darauf hin, dass auch die Verteilung dieser Porenabstände eng ist. Da die Struktur polykristalline Ordnung aufweist (Domänen mit verschiedener Orientierung der Porenordnung) sind die Ringe kontinuierlich. Im Falle monokristalliner Ordnung würden aus dem Ring diskrete Reflexe entstehen. Die Streifen im Fourierspektrum sind durch die Bildränder verursacht, die zu einer Störung der Fouriertransformation führt.

$$f(x,y) = \sum_{x'=0}^{N_1-1} \sum_{y'=0}^{N_2-1} F(x,y) e^{j2\pi(\frac{x'x}{N_1} + \frac{y'y}{N_2})}$$
(2.3)

Nutzt man für die Rücktransformation (Gleichung 2.3) des Fouriespektrums geeignete Filter, können die Informationen aus dem Spektrum gezielt in den Realraum überführt werden. Dadurch können z.B. auch die einzelnen Domänen qualitativ wiedergegeben werden. So zeigt Abbildung 2.2 die REM-Aufnahme einer AAO-Porenstruktur, an der eine Fourieranalyse durchgeführt wurde. Das Fourierspektrum der Abbildung wurde genutzt, um durch geeignete Filterwahl die Domänenstruktur zu analysieren. Dabei wurde die Ringstruktur des Fourierspektums in Kreisbogenabschnitte mit einem Öffnungswinkel von 20° unterteilt, die jeweils für die Rücktransformation genutzt wurden. Der Filter ist schematisch in der Originalabbildung gezeigt. Bei der Rücktransformation wurden jeweils die Kreisbogenabschnitte gleicher Farbe simultan genutzt und die drei entstandenen Bilder (rot-blau-grün) anschließend übereinander gelegt. Die einzelnen Farben im gefilterten Bild korrespondieren mit der Farbgebung der 6x3 Filter der Rücktransformationen.

2.2 Domänenbestimmung über Farbcodierung



Abbildung 2.3: Farbcodierung der Porenstruktur in Abbildung 2.1 die einzelnen Domänen bestimmt und visualisiert.

Abbildung 2.3 zeigt eine Farbcodierung, der bereits in Abbildung 2.1 vorgestellten Porenstruktur, die die Porenorientierung der Domänen sichtbar macht. Das Konzept der Farbcodierung wurde von Dr. Frank Müller am MPI für Mikrostrukturphysik entwickelt und beruht auf der Annahme, dass der Übergang von einer Domäne in eine Nachbardomäne mit einer gewisse Drehung in der Ausrichtung der Porenstruktur einhergeht. Für eine Porenstruktur mit perfekter hexagonalen Ordnung würde genau eine Domäne angezeigt werden, da alle Poren die gleiche Ausrichtung zum Koordinatensystem des Bildes hätten. Allerdings weisen reale Porenstrukturen Drehungen in der Ausrichtung auf, die durch Fehlstellen und Bereiche mit weniger Ordnung verursacht werden.

Denkt man sich nun Linien zwischen einer Poren und ihren jeweiligen sechs Nachbarporen, läßt sich der Winkel zwischen diesen sechs Linien und der Referenzrichutng berechnen. Durch Addition bzw. Subtraktion von Mehrfachen von 60° können diese Winkel in ein Intervall von [-30°,30°] zur Referenzrichtung gebracht werden. Der Mittelwert der sechs so reduzierten Winkel ergibt die relative Ausrichtung des Sechsecks gegenüber der Referenzrichtung.

Bereiche aus Sechsecken mit gleicher Winkelorientierung werden so durch die gleiche Farbe der Poren angegeben. Poren die keine sechs nächsten Nachbarn aufweisen können, bleiben weiß und demonstrieren somit Fehlstellen oder Bereiche niedriger Ordnung.

2.3 Bestimmung der Paar- und Winkelverteilungsfunktionen

Als weitere Methode zur Untersuchung der selbstgeordneten Porenstrukturen dienen Paarund Winkelverteilungsfunktionen. Mit diesen Verteilungsfunktionen können Porenabstände und Winkel zwischen nächsten Nachbarporen und Nachbarporen höherer Ordnung bestimmt werden. Verteilungsfunktionen werden zur Analyse von Nah-und Fernordnung herangezogen, allerdings können dadurch nicht Domäneneigenschaften beschrieben werden. Die Berechnung von Paar- und Winkelverteilungsfunktionen wurde in dieser Arbeit zur Berechnung des mittleren Abstands D_{Int} und des mittleren Winkels α zwischen den nächsten Nachbarporen und der dazugehörigen Standardabweichungen σ der untersuchten Porenstrukturen herangezogen.

2.3.1 Datenerfassung

Als Ausgangsinformation für die Analyse von AAO-Porenstrukturen hinsichtlich ihres Ordnungsgrades dienen deren REM-Abbildungen. Diese Abbildungen werden mit dem Bildanalyseprogramm ImageJ quantitativ ausgewertet. [Ras06] Dabei werden durch einen gesetzten Schwellenwert Poren und Matrix der Struktur definiert und die Schwerpunktskoordinaten (x, y) jeder Poren in der Abbildung bestimmt. Abbildung 2.4 zeigt die Schwellenwertsetzung in einem Bildausschnitt. Dabei steht der schwarze Bereich für die Poren und der weiße Bereich für die Matrix der Struktur. Derartige Datensätze sind die Vorraussetzung für die anschließenden Berechnungen.

Die Schwellenwertsetzung dient außerdem zur Bestimmung der Porosität der Porenstrukturen. Dabei ergibt sich die Porosität aus der Fläche der Poren im Verhältnis zur Gesamtfläche. Der Nachteil dieser Methode ist es, dass die Schwellenwertsetzung subjektiv erfolgt.

Die Kriterien zur Beurteilung des Ordnungsgrades der selbstgeordneten Porenstrukturen sind die Paarverteilungsfunktionen der Porenabstände zwischen den nächsten Porennachbarn und Porennachbarn höherer Ordnung, sowie die Winkel zwischen den nächsten Porennachbarn. Abbildung 2.5 zeigt schematisch die Bestimmung a) der Abstände und b) der Winkel zwischen den einzelnen Poren. Abbildung 2.5c) soll verdeutlichen welche Poren als nächste Nachbarporen und zweiter und dritter Ordnung betrachtet werden. Auf Grund der hexagonalen Ordnung sind die Nachbarporen höherer Ordnung nicht äquidistant um die zentrale Pore angeordnet. Dadurch entsteht jeweils ein doppeltes Maximum in der Ab-



Abbildung 2.4: Die Schwellenwertsetzung an einem vergrößerten REM-Bildausschnitt einer AAO-Porenstruktur und die schematische Darstellung der Definition von Schwerpunktskoordinaten.

standsverteilung. Die Anzahl der Nachbarporen höherer Ordnung ist ein Vielfaches von sechs.

Der Abstand einer Pore k mit (x_k, y_k) zu einer Pore i mit (x_i, y_i) wird bestimmt über

$$d_{i} = \sqrt{\left(x_{i} - x_{k}\right)^{2} + \left(y_{i} - y_{k}\right)^{2}}$$
(2.4)

Diese Beziehung wird auf jede Pore in Bezug zu jeder anderen Pore angewandt. Der Winkel zwischen einer Pore k mit (x_k, y_k) zu einer nächsten Nachbarpore i mit (x_i, y_i) wird bestimmt über

$$\alpha_i = 180^\circ \cdot \frac{\arctan 2\frac{(y_i - y_k)}{(x_i - x_k)}}{\pi}$$
(2.5)

Diese Beziehung wird auf jede Pore zu jeder ihrer nächsten Nachbarporen angewandt.

Für die Bestimmung der Winkelverteilung wird ein Abbruchsradius R_{cut} als Abbruchskriterium benötigt. Durch die Einbeziehung von R_{cut} werden nur die Poren als nächste Nachbarporen *i* betrachtet, die innerhalb des Abbruchradius R_{cut} zu Pore *k* liegen. R_{cut} ergibt sich aus dem Minimum zwischen dem ersten und zweiten Maximum der Abstandsverteilung. Die Ergebnisse aus Gleichung 2.5 werden anschließend hinsichtlich der Quadranten und des Vorzeichens angepasst, ihres Wertes aufsteigend aufgelistet und daraus ihre Verteilungsfunktion bestimmt. Ideale hexagonaler Porenstrukturen haben eine enge



Abbildung 2.5: Schematische Darstellung der Bestimmung der a) Paarverteilungsfunktion und b) der Winkelverteilungsfunktion von benachbarten Poren; c) zeigt schematisch die nächsten Nachbarporen sowie Nachbarporen 2. und 3. Ordnung einer Pore.



Abbildung 2.6: Die Ergebnisse der Berechnung von: a) der Abstandsverteilung für die nächsten Porennachbarn, b) der Abstandsverteilung Porennachbarn höherer Ordnung und c) der Winkelverteilung innerhalb R_{cut} aus der AAO-Porenstruktur in Abbildung 2.1.

Winkelverteilungsfunktion mit einem Maximum bei 60°.

Die Abstandsverteilung für a) den nächsten Porennachbarn, b) die Porennachbarn höherer Ordnung und c) die Winkelverteilung des Beispiels in Bild 2.1 zeigt die Abbildung 2.6. Die Abstandsverteilung zeigt einen hohen Grad von Ordnung mit ausgeprägter Langreichweite; nächste Nachbarporen und Nachbarporen höherer Ordnung zeigen ausgeprägte Minima zwischen hohen Scheitelpunkten. Die unterschiedlichen Werte für die Maxima der nächsten Nachbarporen in 2.6a) und 2.6b) ergeben sich aus unterschiedlichen Schrittweiten während der Abstandsberechnung. So wurde für 2.6a) mit einer Schrittweite von 1 nm gerechnet, in 2.6b) aber mit einer Schrittweite von 2 nm. Für die Winkelverteilung ergibt sich für dieses Beispiel eine nahezu ideale hexagonale Porenverteilungen, d.h. eine schmale Verteilung mit hohem Maximum bei 60°. Einzelne Defekte in der Porenstruktur oder Domänengrenzen werden in den Paarverteilungsfunktionen nicht wiedergegeben.

2.4 Berechnung von Domänengrößen

Um Domänen quantitativ zu bestimmen, wurde das oben beschriebenen Verfahren wie folgt weiterentwickelt. Für jede Pore k wird mit zwei nächsten Nachbarporen i_1 und i_2 innerhalb von R_{cut} ein Dreieck gebildet. Im Idealfall ist jede Pore mit sechs solcher gleichseitigen Dreiecke umgeben. Jedes dieser Dreiecke wird durch seine Eckporen (k, i_1, i_2) definiert und für eine anschließende Domänenberechnung gelistet. Man erhält so ein zweidimensionales Gitter aus Dreiecken. In einem unendlichen idealen zweidimensionalen Gitter ohne Defekte und Domänengrenzen mit einer Porenanzahl N_P ist die Anzahl der Dreiecke N_{Tri}

$$N_{Tri} = 2 \cdot N_P \tag{2.6}$$

Allerdings kommt es in Abbildungen von AAO-Porenstrukturen auf Grund des Bildrandes und Abweichungen im Gitter durch strukturelle Defekte oder fehlende Poren wie z.B. beim Übergang von einer Domäne in eine andere Domäne zu einer Abnahme von N_{Tri} gegenüber dem Idealfall.

Um die Gültigkeit hexagonale Struktur zu bestimmen, muss zuerst die Abweichung der Dreiecke vom Idealfall berechnet werden. [Mat07] Unter der Annahme, ein Dreieck wird aus den Schwerpunktskoordinaten $(x_k, y_k), (x_{i1}, y_{i1}), (x_{i2}, y_{i2})$ der Poren (k, i_1, i_2) gebildet, können die Dreiecksseiten d_k, d_{i1}, d_{i2} und Winkel $\alpha_k, \alpha_{i1}, \alpha_{i2}$ mit Hilfe der Gleichungen 2.4 und 2.5 berechnet werden. Die mittlere Seitenlänge d_M und mittlerer Winkel α_M des Dreiecks ergeben sind dann aus

$$d_M = \frac{d_k + d_{i1} + d_{i2}}{3} \tag{2.7}$$

und

$$\alpha_M = \frac{\alpha_k + \alpha_{i1} + \alpha_{i2}}{3} = 60^\circ \tag{2.8}$$

Die Abweichung $Dev_{d,i}$ der tatsächlichen Dreiecksseiten und die Abweichung $Dev_{\alpha,i}$ der tatsächlichen Winkel von d_M und α_M in % wird bestimmt über

$$Dev_{d,i} = 100 \cdot \frac{\sqrt{\frac{(d_M - d_k)^2 + (d_M - d_{i1})^2 + (d_M - d_{i3})^2}{3}}}{d_M}$$
(2.9)

und
$$Dev_{\alpha,i} = 100 \cdot \frac{\sqrt{\frac{(\alpha_M - \alpha_k)^2 + (\alpha_M - \alpha_{i1})^2 + (\alpha_M - \alpha_{i3})^2}{3}}}{\alpha_M}$$
(2.10)

Auf diese Weise kann die Information aus der Abbildung einer selbstgeordneten AAO-Porenstrukturen in einen Datensatz, bestehend aus Dreiecksindizes und dazugehörigen Werten für die Abweichung vom Mittelwert, wie ein Tabelle 2.1 angegeben, gebildet werden. Kleine Werte für $Dev_{d,i}$ und $Dev_{\alpha,i}$ stehen dabei für hohe lokale Ordnung der hexagonalen Porenstruktur mit nahezu perfekten gleichseitigen Dreiecken.

Eine Domäne ist definiert als ein Ensemble benachbarter Porendreiecke mit hoher Ordnung, umgeben von Bereichen mit niedrigerer Ordnung. Die Einführung der Toleranzparameter für die Dreieckseiten Tol_d und die Winkel Tol_{α} ermöglicht es, Domänenbereiche der Porenstruktur zu identifizieren, in denen die hexagonale Koordination der Poren hoch genug ist, wenn

$$Dev_{d,i} \le Tol_d \text{ und } Dev_{\alpha,i} \le Tol_\alpha$$
 (2.11)

ist und von Bereichen zu unterscheiden, in denen die hexagonale Koordination der Poren unzureichend ist, in denen gilt

$$Dev_{d,i} > Tol_d \text{ und } Dev_{\alpha,i} > Tol_\alpha$$
 (2.12)

D.h. es werden nur die Dreiecke in die anschließende Berechnung der Domänengröße einbezogen, die das Toleranzkriterium 2.11 erfüllen. Die Anzahl der Dreiecke in einer Domäne wird durch ein Ausbreitungsalgorithmus (spread algorithm) berechnet. Hierbei gilt die Bedingung, dass ein Dreieck mit einem Nachbardreieck, innerhalb einer Domäne, eine Seite beziehungsweise zwei Poren gemeinsam haben muss. Wird dieses nicht erfüllt, wird das aktuelle Dreieck einer neuen Domäne zugeordnet.

Dieser Algorithmus wurde für einen Datensatz bis 30000 Dreiecken ausgelegt. Zu Beginn werden alle Dreiecke von der Berechnung ausgeschlossen, für die das Kriterium 2.12

Tri	k	i_1	i_2	$Dev_{d,i}$	$Dev_{\alpha,i}$
1	1	3	4	5,2	8,3
2	1	4	2	7,3	11,7
3	2	4	5	7,0	$11,\! 0$
4	3	6	4	5,0	7,9
5	4	6	7	6,6	10,2
6	4	7	5	8,4	$13,\!6$

Tabelle 2.1: Dreiecksindizes eines Dreiecks (Tri) mit dazugehörige Werte für $Dev_{d,i}$ und $Dev_{\alpha,i}$ die für die Berechnung der Domänengröße herangezogen werden.



Abbildung 2.7: a) Bildausschnitt von Abbildung 2.1, an dem die Bestimmung des Toleranzparameterd und die Berechnung der Domänengröße durchgeführt wurde. b) Die Bestimmung des Toleranzparameters über ein Stabilitätskriterium; c) das Ergebnis für die Berechnungen von N_{Tri} und A_{Dom} mit dem Toleranzparameter von $Tol_{min} = 5.8\%$.

gilt. Danach überprüft der Algorithmus den geometrischen Zusammenhang der verbleibenden Dreiecke durch den Start, Ausbreitung und Abbruch des Domänenwachstums. Die Anzahl und Größe der Domänen wird in Abhängigkeit von Tol_d und Tol_{α} berechnet. Die Berechnungszeit t ist proportional zur zweiten Ordnung der Größe der Aufgabenstellung, d.h. der Anzahl der Dreiecke (2.13). Das Programm kann auf einem Standard-PC eingesetzt werden.

$$t \cong N_{Tri}^2 \tag{2.13}$$

Um vergleichbare Ergebnisse aus unterschiedlichen Bildern zu erhalten, muss als nächstes ein sinnvoller Toleranzparameter bestimmt und angewandt werden. Dieser sollte sowohl individuell an die jeweilige Abbildung angepasst sein, als auch die Gesamtordnung der hexagonalen Struktur berücksichtigen. In Abbildung 2.7a) ist ein Bildausschnitt von Abbildung 2.1 zu sehen, für den geeignete Toleranzparameter bestimmt werden sollen.

Um einen geeigneten Toleranzparameter für die Abbildung 2.7a) zu finden, wurden die Toleranzparameter Tol_d und Tol_{α} gleichzeitig in einem Intervall von [1%,10%] mit einer Schrittweite von 0,5% variiert. Im Intervall von [4,5%,6,5%] wurde die Schrittweite um 0,25% variiert. Abbildung 2.7b) zeigt die Anzahl der identifizierten Domänen N_{Dom} , die Anzahl der Dreiecke in der größten identifizierten Domäne $N_{Tri,max}$ und einen Differenzenquotient DQ in Abhängigkeit von $\Delta Tol_{d,\alpha}$.

$$DQ = \frac{\Delta N_{Tri_{max}}}{\Delta Tol_{d,\alpha}} \tag{2.14}$$

Für sehr kleine $\Delta Tol_{d,\alpha}$ sind N_{Dom} und $N_{Tri,max}$ sehr klein, da das Kriterium zu streng ist. Nur wenige Dreiecke erfüllen die Anforderungen einer hexagonalen Koordination. Dann steigt N_{Dom} bis zu einem $\Delta Tol_{d,\alpha} = 4\%$ an, da durch die Erhöhung von $\Delta Tol_{d,\alpha}$ immer mehr Dreiecke die Anforderungen einer hexagonalen Koordination erüllen. Oberhalb dieses Wertes nimmt N_{Dom} wieder ab, da die Domänen anfangen sich zu vereinigen. $N_{Tri,max}$ steigt ab $\Delta Tol_{d,\alpha} = 4,5\%$ merklich und stetig an, wobei sich zwischen $\Delta Tol_{d,\alpha} = 5\% - 6,5\%$ ein Plateau bildet. $N_{Tri,max}$ bleibt nahezu unverändert, obwohl N_{Dom} weiter abnimmt. Dies deutet auf stabile Bedingungen hin. Durch die geringe Änderung von $N_{Tri,max}$ in diesem Bereich ergibt sich für den DQ ein Minimum bei $Tol_{min} = 5,8\%$. Die für diesen Punkt berechneten Werte für N_{Dom} und $N_{Tri,max}$ wurde daraufhin als quasi-stationäre Lösung angenommen. Dieses Verhalten des DQ für Abbildungen von Porenstrukturen von nanoporösem AAO wurde für alle Abbildungen beobachtet und kristallisierte sich als geeignetes Lösungskriterium für eine sinnvolle Berechnung der Domänengröße heraus. Abbildung 2.7c) zeigt das Ergebnis der Domänengrößenberechnung des Beispiels für $Tol_{min} = 5,8\%$ als Histogramm. Gezeigt sind N_{Tri} und die Flächen der ermittelten Domänen A_{Dom} .

Die Domänengröße ergibt sich aus der Anzahl der zusammenhängenden Dreiecke N_{Tri} einer jeden Domäne. Das Histogramm zeigt zwei große Domänen mit mehr als 400 Dreiecken. Als kleinste sinnvolle Domänengröße werden sechs zusammenhängende Dreiecke angenommen. Dadurch ergeben sich für dieses Beispiel 13 verschiedene Domänen.

Um die Domänenstruktur von Porenstrukturen, die durch unterschiedliche Prozessbedingungen hergestellt wurden, zu vergleichen, wird als nächstes die Domänenfläche A_{Dom} eingeführt. Da die Parameter der Porenstruktur wie z.B. D_{Int} von den Prozessbedingungen beeinflusst werden, kann bei zwei verschiedenen Strukturen mit gleichen N_{Tri} , trotzdem verschiedene A_{Dom} auftreten, wenn sich die D_{Int} der verschiedenen Porenstrukturen stark voneinander unterscheiden.

Die Fläche der Domänen A_{Dom} lässt sich berechnen, indem man jedes Dreieck als ein ideales gleichseitiges Dreieck betrachtet. Dadurch erhält man eine Dreiecksfläche A_{Tri} von

$$A_{Tri} = \frac{\sqrt{3}}{4} D_{Int}^2$$
 (2.15)

 D_{Int} ergibt sich dabei aus dem mittleren Abstand der nächsten Nachbarporen aus Gleichung (2.1) Die Domänenfläche A_{Dom} ist dann

$$A_{Dom} = N_{Tri} \cdot A_{Tri} \tag{2.16}$$

Die Fläche der größten in der Abbildung gefundenen Domäne $A_{Dom,max}$ beträgt 0,79 μ m².

In den folgenden Kapiteln werden die Anzahl der Dreiecke in der größten identifizierten Domäne $N_{Tri,max}$ und deren Fläche $A_{Dom,max}$ verwendet um die Änderung der Domänenstruktur in Abhängigkeit der Prozessparameter zu quantifizieren. Die Berechnungen der Domänengrößen werden natürlich durch das Gesamtbildfeld beeinflusst. Bei REM-Aufnahmen mit hoher Vergrößerung kann dies durch abgeschnittene bzw. unvollständige Domänen geschehen. Bei Bildern mit sehr großen Flächen allerdings (niedrige Vergrößerung), wird es schwierig, während der Bildauswertung Poren und Matrix durch die Schwellenwertsetzung ausreichend gut zu trennen. Bei der durch Rastermikroskop und CCD-System vorgegebenen Auflösung ist es nicht sinnvoll, mit mehr als 15000 Poren zu arbeiten. Die Ergebnisse der Domänengrößenberechnung ist abhängig vom abgebildeten Bereich der untersuchten Porenstruktur. Es kann dabei nicht garantieren werden, dass der Bereich mit der tatsächlich größten Domäne abgebildet und somit analysiert wurde.

2.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein Realraummethode vorgestellt, mit der es möglich ist, neben Paarverteilungsfunktion und Winkelverteilungsfunktion auch die Domänengrößenverteilungen von hexagonalen Porenstrukturen zu bestimmen. Diese Methode wird in den nächsten Kapiteln angewandt, um die mittleren Porenabstände und mittleren Winkel zwischen den nächsten Porennachbarn sowie die Fläche der größten identifizierten Domäne der AAO-Porenstrukturen in Abhängigkeit der Prozessparameter quantitative zu bestimmen. Im Rahmen dieser Realraummethode kann außerdem die Porosität der Porenstrukturen bestimmt werden.

Kapitel 3

Die direkte harte Anodisation mit verdünnter Schwefelsäure

In diesem Kapitel wird die direkte HA mit H_2SO_4 beschrieben und gezeigt, wie die Parameter der Porenstruktur von den Prozessbedingungen beeinflusst werden.

3.1 Probenherstellung

3.1.1 Ausgangsmaterial

Zur Herstellung der porösen Oxidschichten wurden 0.25-1 mm dicke, hochreine (99.999 %) gewalzte Al-Folien der Firmen Goodfellow und Advent verwendet. Die Substratoberfläche wurde nacheinander mit Aceton, H_5C_2OH und destilliertem Wasser in einem Ultraschallbad entfettet. Danach wurden die Proben in eine Lösung aus HF,HNO₃ und HCl (HF:HNO₃:HCl:H₂O = 1:10:20:69) bei 60°C für 30 s gereinigt. Dies dient der Entfernung von metallischen Unreinheiten. Anschließend werden die Aluminiumproben unter Stickstoffatmosphäre 3 h bei 500-550°C getempert. Das Ausheizen der Substrate ist notwendig, um die Körnung des polykristallinen Aluminiums zu vergrößern und somit die Zahl der Korngrenzen, die ein regelmäßiges Porenwachstum stören können, zu verringern. Um Oberflächenrauhigkeiten zu minimieren, wurde die Probenoberfläche zusätzlich in einer elektrochemischen Zelle ca. 4 min mit einem Potential von 20-25 V elektropoliert. Zum Polieren wurde eine Mischung aus 60%iger HClO₄ und H₅C₂OH (75:25) benutzt. Zum Schluss wurde die Probenoberfläche mit destilliertem Wasser noch einmal gründlich gereinigt.[Jes97][Lie98] Anschließend wurde die Anodisation des Al-Substrates in einer elektochemischen Zelle durchgeführt.

3.1.2 Elektrochemische Zelle

Zur Herstellung der porösen AAO wird das Al-Substrat zwischen einem Teflonbecher und einer Kupferplatte befestigt. Im Boden des Teflonbechers befindet sich je nach Ausführung ein Loch von 1 - 1,7 cm im Durchmesser, dessen Fläche der zu oxidierenden Substratfläche entspricht. Zwischen der Unterseite des Teflonbechers und dem Substrat befindet sich ein Dichtring, der ein Auslaufen des Elektrolyten aus dem Becher verhindert. Über den Teflonbecher kommt eine Kappe, in der ein Rührer und die Kathode eingebaut sind. Durch den Rührer, der mit einem Elektromotor betrieben wird, kann der Elektrolyt kontinuierlich gerührt werden. Dies verhindert ein Temperatur- und Konzentrationsgefälle im Elektrolyten. Als Kathode dient ein gespanntes Netz aus feinem Platindraht. Der gesamte Aufbau steht auf einer Kühlplatte, die über einen Kühlwasserkreislauf auf die notwendige Temperatur gekühlt wird. Die gesamte Zelle wird durch einen Styropormantel nach außen thermisch isoliert, sodass innerhalb der elektrochemischen Zelle zwischen Elektrolyt, Aluminiumplatte und Kühlplatte eine maximale Temperaturdifferenz von 2°C besteht. Eine technische Neuentwicklung während dieser Arbeit ist ein Kühltopf. Dieser ermöglich eine zusätzliche Kühlung der elektrochemischen Zelle durch einen Kühlmantel.

Als Strom- und Spannungsquelle während der Anodisation wurde ein Keithley 2430 verwendet. Dieses besitzt eine Leistung von 100 W bei einer Maximalspannung von 100 V und Maximalstromstärke von 1 A. Für den Spezialfall des Elektropolierens wird eine technisch vereinfachte elektrochemische Zelle ohne Kühlung und thermische Isolierung verwendet.

3.1.3 Präparation der AAO für elektronenmikroskopische Untersuchungen

Zur Untersuchung der AAO-Porenstruktur wurde das nach der Anodisation verbliebene Aluminiumsubstrat selektiv mit einer Lösung aus 100ml 37 wt% HCl, 3.4 g CuCl₂ und 100 ml H₂O entfernt:

$$3\mathrm{CuCl}_2 + 2\mathrm{Al} \longrightarrow 2\mathrm{AlCl}_3 + 3\mathrm{Cu}$$
 (3.1)

Das AAO wurden danach mit destilliertem Wasser gereinigt und mit Druckluft getrocknet. Anschließend wurden die halbkugelförmigen Porenböden mit einem fokussierten Ionenstrahl (DuoMill 600, Garant) abgetragen. Die dadurch entstandene Verschmutzung der AAO-Oberfäche durch winzige Oxidbruchstücke wurde durch ein siebenminütiges Bad in 10 wt% H_3PO_4 entfernt. Von den geöffneten Porenstrukturen wurden routinemäßig mit dem Rasterelektronenmikroskop JSM 6340 F (REM) digitale Abbildungen aufgenommen. Für Untersuchungen am Transmissionselektronenmikroskop JEM 1010 (TEM) wurden das Oxid mit Epoxidharz zwischen zwei Siliziumstücken befestigt und zu Probenstücke von $\approx 400 \ \mu\text{m}$ Dicke geschnitten. Diese Probenstücke wurden dann bis zu einer Dicke von 15 μm herunter geschliffen und poliert. Zum Schluss wurden mit Argonionen (PIPS, Gatan) eine Fläche von maximal 20 μm^2 so dünn geätzt, dass die Proben elektronentransparent wurden.

3.1.4 Stromdichte- und Spannungsprofil während direkter HA

Die direkte HA wurde in einer elektrochemische Zelle mit verdünnter H₂SO₄ bei einer Temperatur von 1°C durchgeführt und in Abhängigkeit der Zielspannung U_T , Stromdichte j und der Elektrolytkonzentration c untersucht. Die Zielspannung wurde dabei zwischen $U_T = 30-80$ V, die Stromdichte zwischen j = 25-1000 mAcm⁻² und die Konzentration zwischen c = 0,03-1,8 moll⁻¹ variiert.

Während sich für MA nach wenigen Sekunden ein I-U-Profil für potentiostatische Bedingungen mit niedriger konstanter j ausbildet, zeigt direkte HA ein deutlich anderes Verhalten. Direkte HA startet galvanostatisch, d.h. j ist konstant und ist gegeben durch die Begrenzung der Strom-Spannungsquelle. Während der ersten Sekunden bildet sich ein barriereartiges AAO aus, dabei steigt U auf einen Wert von ca. 25 V ($j = 200 \text{ mAcm}^{-2}, c =$ $1,8 \text{ moll}^{-1}$). Danach nimmt U leicht ab, denn ein Teil des barriereartigen AAO wird wieder aufgelöst, wodurch sich dessen Widerstand verringert. Ist der Bereich der Spannungsabnahme durchlaufen, kommt es zu Bildung und Wachstum von Poren.[Bai74][Tho97] Usteigt wieder an, bis die Zielspannung U_T erreicht ist, dabei lässt sich im Allgemeinen zwischen U = 27 - 32V eine auffällige Schulter im U-Profil beobachten. Die Dauer des galvanostatischen Modus hängt von der Begrenzung von j ab. Je höher j unter galvanostatischen Bedingungen, desto kürzer der galvanostatische Modus, da der Anstieg von Ugrößer wird.

Wenn U_T erreicht wird $(U = U_T)$, wechselt der Prozess in einen potentiostatischen Modus. U_T ist dabei konstant und definiert durch die Begrenzung der Strom-Spannungsquelle; j nimmt exponentiell mit der Zeit ab. Ein I-U-Profil für ein direkte HA mit 1,8 moll⁻¹ H₂SO₄ bei $U_T = 40$ V und j = 200 mAcm⁻² im Vergleich zu 25 V MA ist in Abbildung 3.1 zu sehen. Das Viereck in Abbildung 3.1 markiert die Schulter im U-Profil, die allgemein in einem Bereich von U = 27-32 V auftritt.



Abbildung 3.1: Das Strom- und Spannungsprofil einer direkten HA mit 1,8 moll⁻¹ H₂SO₄ für U_T = 40 V und $j = 200 \text{ mAcm}^{-2}$ im Vergleich zur MA mit 0,3 moll⁻¹ H₂SO₄ für 25 V.



Abbildung 3.2: a) Stromdichteprofil für verschiedene U_T und b) Spannungsprofil für verschiedene U_T bei $j = 200 \text{ mAcm}^{-2}$ und $U_T = 15-25 \text{ V}$ für 1,8 moll⁻¹ H₂SO₄.

In Abbildung 3.2 sind I-U-Profile direkter HA von Al zu sehen, die mit 1,8 moll⁻¹ H₂SO₄ bei einer Begrenzung von j auf 200 mAcm⁻² durchgeführt wurde. Es ist zu erkennen, dass bis zu $U_T = 22,5$ V die Anodisation ein Verhalten wie MA aufweist. Der Prozess läuft potentiostatisch ab, j durchläuft ein Minimum, steigt auf ein Plateau und ist konstant auf niedrigem Niveau.

Wird U_T auf 25V erhöht, verläuft der Prozess anfangs wie bei MA, doch dann steigt jstark an, so dass ein potentiostatischer Prozess nicht aufrechterhalten werden kann. Die Begrenzung von j wird erreicht und der Prozess wechselt zu galvanostatischen Bedingungen. Oxid wird wieder abgebaut und U durchläuft ein Minimum, steigt danach wieder auf U_T an, wechselt zu potentiostatischen Bedingungen, unter denen j exponentiell mit der Zeit abnimmt. Um die Anodisation mit $U_T = 25$ V vollständig unter potentiosatischen Bedingungen durchzuführen, muss die Begrenzung von j auf über 600 mAcm⁻² erhöht werden. Auch hier zeigt sich ein anderes j-Profil als für MA. Man sieht, dass jstark ansteigt, ein hohes Maximum (j = 600 mAcm⁻²) durchläuft und dann exponentiell abnimmt.

Reduziert man c auf 0,3 moll⁻¹, können höhere U_T unter potentiostatischen Bedingungen erreicht werden. So kann mit einer Begrenzung von $j = 500 \text{ mAcm}^{-2}$ ein $U_T = 30$ V und mit $j = 1270 \text{ mAcm}^{-2}$ ein $U_T = 40$ V erreicht werden. Auch hier durchläuft jein hohes Maximum und fällt dann exponentiell ab. Wird c weiter auf 0,03 moll⁻¹ reduziert, können potentiostatische Bedingungen unter noch höheren U_T durchgeführt werden. Allerdings ist das Oxid hier sehr dunkel, inhomogen und rau.

Die exponentielle Abnahme von j für hohe U_T und j lässt sich folgendermaßen erklären. Die Wachstumsrate ist hier wesentlich höher als unter Bedingungen der MA. Auf Grund des schnellen Oxidwachstums können die Ionen nicht schnell genug vom Elektrolyten durch die Poren zur Porenbasis wandern. Der Stromfluss wird gehemmt, was wiederum die Ionenwanderung bremst. Der Vorgang wird somit verstärkt und dies führt zu einem exponentiellen Abfall von j. Wie in Kapitel 3.2 beschrieben wird, erfolgt bei direkter HA das Oxidwachstum nicht linear, sondern asymptotisch.

3.2 Porenwachstum

Auf Grund der starken Abweichungen des I-U-Profils der direkten HA vom I-U-Profil der MA war das erste Ziel, Porenwachstum und -entwicklung während des direkten HA-Prozesses zu untersuchen.

In Abbildung 3.3 sind die geöffneten Rückseiten der AAO direkter HA für verschiedene Stadien zu sehen. Die direkte HA, bei einer Elektrolytkonzentration $c = 1,8 \text{ moll}^{-1}$, wurde



Abbildung 3.3: REM-Aufnahmen von geöffneten Rückseiten der AAO-Porenstruktur für verschiedene Anodsiationsstadien: 27 V und 32 V unter galvanostatischen Bedingungen, 40 V am Übergangspunkt von galvanostatischen Bedingungen zu potentiostatischen Bedingungen sowie 40 V unter potentiostatischen Bedingungen ($U_T = 40$ V, j = 120 mAcm⁻², c = 1.8moll⁻¹).



Abbildung 3.4: TEM-Querschnitt von AAO-Porenstruktur die a) unter galvanostatischen Bedingungen bei $U \leq 27$ V b) unter galvanostatischen Bedingungen bei 27 V $\leq U \leq 32$ V und c) unter galvanostatischen Bedingungen bei 32 V $\leq U \leq U_T$ hergestellt wurde ($U_T = 40$, V j = 120 mAcm⁻², c = 1,8moll⁻¹).



Abbildung 3.5: Strukturparameter in Abbhängigkeit der Anodsationsstadien ($j = 120 \text{ mAcm}^{-2}$, $c = 1,8 \text{ moll}^{-1}$): a) zeigt D_{Int} und dazugehörige k, b) zeigt die $A_{Dom,max}$ bzw. $N_{Tri,max}$ der größten abgebildeten Domäne und c) zeigt T_{Ox} und ϵ .

Stadium	Σ	D_{Int}	σ	α	σ	k	$A_{Dom,max}$	T_{Ox}	ϵ	p
	Poren	[nm]	[nm]	[°]	[°]	$[nmV^{-1}]$	$[\mu m^2]$	$[\mu m]$	$[\mu mh^{-1}]$	[%]
27 V	1191	59,0	8,0	60,5	12,0	2,17	0,009	11	173,22	15,28
32 V	3233	67,0	5,5	60,4	5,8	2,09	1,45	40	300,27	11,97
$40 V_{galv}$	11072	71,0	5,0	60,1	5,9	1,78	3,72	129	351,04	9,33
40 V _{pot}	9776	72,5	4,5	60,2	5,5	1,81	1,96	140	281,66	11,06

Tabelle 3.1: Parameter der AAO-Porenstruktur in Abhängigkeit der Anodisationsstadien ($U_T = 40$ V, j = 120 mAcm⁻², c = 1.8moll⁻¹).

unterbrochen, als die Spannung U 27 V bzw. 32 V unter galvanostatischen Bedingungen erreichte, am Übergangspunkt von galvanostatischen Bedingungen zu potentiostatischen Bedingungen ($U = U_T = 40$ V) und nach 10 min unter potentiostatischen Bedingungen. Während des galvanostatischen Modus war j auf 120 mAcm⁻² und während des potentiostatischen Modus U_T auf 40 V begrenzt. Es ist zu erkennen, dass die Porenstruktur unter galvanostatischen Bedingungen bei 27 V noch ungeordnet ist, aber bereits bei 32 V einen guten Ordnungsgrad aufweist, der im weiteren Verlauf zunimmt und auch unter potentiostatischen Bedingungen erhalten bleibt.

In Abbildung 3.4 sind TEM-Querschnittsaufnahmen der drei Porenmorphologien zu sehen, präpariert wie in Kapitel 3.1.3 beschrieben, die sich während der direkten HA ausbilden. AAO, das bis U = 27 V unter galvanostatischen Bedingungen hergestellt wurde, zeigt verzweigte Porenkanäle mit unterschiedlichen Porendurchmessern. Wurde HA bei U = 32 V gestoppt, also in dem Falle direkt nach dem Durchschreiten der Schulter im Spannungsprofil, schließt sich nach den verzweigten Porenkanälen ein Bereich an, in dem die Poren parallel zueinander verlaufen. Allerdings zeigen die Poren eine deutliche Oszillation des Porendurchmessers. Die Oszillation ist zwischen den einzelnen Poren in Phase und besitzt eine Wellenlänge von ca. 150 nm. AAO, das nach dem Durchlaufen der Schulter im U-Profil ($U \succ 32$ V) gebildet wurde, zeigt dagegen perfekt gerade, parallele und unverzweigte Porenkanäle. Auf das Phänomen der Durchmesseroszillation wird in Kapitel 6 noch genauer eingegangen.

Um die Ordnung der Porenstrukturen quantitativ bewerten zu können, wurden die Paarverteilungsfunktionen und Domänengrößen, wie in Kapitel 2 beschrieben, aus REM-Abbildungen bestimmt. Abbildung 3.5a) zeigt den mittleren Porenabstand D_{Int} , die Standardabweichung σ aus den berechneten Abstandverteilungen und die Proportionalitätskonstante k, Abbildung 3.5b) zeigt die Fläche der größten identifizierten Domäne $A_{Dom,max}$ und die Anzahl der Dreiecke in der größten identifizierten Domäne $N_{Tri,max}$ und Abbildung 3.5c) zeigt die Oxiddicke T_{Ox} und die Wachstumsrate ϵ für die vier Wachstumsstadien. In der Tabelle 7.2 sind die ermittelten Werte für aller Anodisationsstadien einzeln aufgeführt.

Für 27 V (galvanostatischer Modus) ergibt sich D_{Int} von 59 nm mit einer relativ hohen

Standardabweichung $\sigma = 8$ nm und für 32 V (galvanostatischer Modus) ist $D_{Int} = 67$ nm mit $\sigma = 5,5$ nm. Am Übergangspunkt zwischen galvanostatischen und potentiostatischen Modus ($U = U_T = 40$ V) ist $D_{Int} = 71$ nm ($\sigma = 5$ nm) und nach 10 min unter potentiostatischen Bedingungen vergrößert sich D_{Int} weiter auf 72,5 nm ($\sigma = 4,5$ nm).

Es zeigt sich also auch quantitativ, dass sich bereits unter galvanostatischen Bedingungen eine Porenstruktur mit relativ hohem Ordnungsgrad ausbildet, der sich im weiteren Verlauf der Anodisation verbessert. Wie erwartet nimmt D_{Int} mit U im galvanostatischen Modus zu. Und auch unter potentiostatischen Bedingungen nimmt D_{Int} zu, obwohl U_T konstant ist, allerdings nimmt j exponentiell ab. Für 27 V ist k = 2,17 nmV⁻¹ und nimmt unter galvanostatischen Bedingungen mit Zunahme von U auf 2,09 nmV⁻¹ (U = 32 V) bzw. 1,78 nmV⁻¹ ($U_T = 40$ V) ab. Unter potentiostatischen Bedingungen nimmt k wieder leicht auf 1,81 nmV⁻¹ zu. Es zeigt sich, dass k für HA deutlich niedriger ist als für MA, bei der $k \approx 2,5$ nmV⁻¹ ist.

Die Domänengrößenberechnungen zeigen ähnliche Ergebnisse bezüglich der Porenordnung wie die Paarverteilungen. Für die Porenstrukturen bei 27 V (galvanostatische Bedingungen) ergibt sich für die größte Domäne eine Fläche $A_{Dom,max}$ von nur 0,009 μ m². Für 32 V (galvanostatische Bedingungen) und 40 V (Übergangspunkt) steigt $A_{Dom,max}$ auf 1,45 μ m² bzw. 3,72 μ m². Unter potentiostatischen Bedingungen nimmt $A_{Dom,max}$ allerdings wieder ab und erreicht einen Wert von 1,96 μ m².

Auch die Wachstumsrate des HA-AAO unterscheidet sich deutlich von dem des MA-AAO, dessen Wachstumsrate linear mit rund 5 μ mh⁻¹ ist. Unter direkter HA erreicht der Oxidfilm bei U = 27 V eine Oxiddicke $T_{Ox} = 11 \ \mu$ m, dies entspricht einer Wachstumsrate $\epsilon = 173,22 \ \mu$ mh⁻¹, ϵ berechnet sich dabei aus

$$\epsilon = 3600 \frac{s}{h} \cdot \frac{T_{Ox}}{\tau} \tag{3.2}$$

mit τ als Anodisationszeit in Sekunden. Am Übergangspunkt $U = U_T = 40$ V beträgt T_{Ox} = 129 μ m mit einem $\epsilon = 351,04 \ \mu$ mh⁻¹. Nach 10 min unter galvanostatischen Bedingungen wird ein T_{Ox} von 140 μ m erreicht, dabei sinkt ϵ auf 281,66 μ mh⁻¹.

Die Porosität p der Porenstruktur ist bei U = 27 V mit 15,28 % relativ hoch, wird aber mit Zunahme der Ordnung kleiner und liegt mit Werten von 9,22 % ($U = U_T =$ 40 V) bis 11.97 % (U = 32 V) im Bereich des Wertes für MA-AAO. Allerdings kann nicht genau gesagt werden, inwieweit die Porosität der Porenstruktur durch das kurze reinigende Bad in 10wt% H₃PO₄ nach dem Ionenstrahlabtrag vergrößert wurde. Dies gilt auch für nachfolgend gezeigte Porenstrukturen. Die Abhängigkeit der Porenordnung von U_T , j und c wird in den folgenden Abschnitten noch genauer diskutiert.

3.3 Einfluss der Herstellungsparameter

3.3.1 Spannung

Um den Einfluss der Zielspannung U_T auf die Bildung von porösem AAO zu untersuchen, wurde direkte HA für $U_T = 30-80$ V bei $j = 200 \text{ mAcm}^{-2} \text{ mit } c = 1,8 \text{ moll}^{-1}$ durchgeführt. Die direkte HA wurde jeweils am Übergangspunkt von galvanostatischen Bedingungen zu potentiostatischen Bedingungen unterbrochen. Die Porenstrukturen sind exemplarisch für $U_T = 30$ V, 40 V, 65 V und 80 V in Abbildung 3.6 gezeigt.



Abbildung 3.6: REM-Aufnahmen von geöffneten Rückseiten der AAO-Porenstruktur für verschiedene Zielspannungen ($j = 200 \text{ mAcm}^{-2}$, $c = 1.8 \text{moll}^{-1}$).

Das entstandene AAO ist transparent von grünlich-brauner Farbe, deren Intensität mit U_T zunimmt. Qualitativ kann die Aussage getroffen werden, dass D_{Int} von $U_T =$ 30 V nach $U_T = 80$ V zunimmt. Abbildung 3.7a) zeigt D_{Int} , σ und k, Abbildung 3.7b) $A_{Dom,max}$ bzw. $N_{Tri,max}$ der größten abgebildeten Domäne und Abbildung 3.7c) zeigt T_{Ox} , die Anodisationszeit τ_T (die Zeit bis $U = U_T$ erreicht wird) und ϵ in Abhhängigkeit von U_T . In der Tabelle 3.2 sind die ermittelten Werte aller U_T einzeln aufgeführt.



Abbildung 3.7: Strukturparameter in Abbhängigkeit der Zielspannung ($j = 200 \text{ mAcm}^{-2}$, $c = 1,8 \text{ moll}^{-1}$): a) zeigt D_{Int} und dazugehörige k, b) zeigt die $A_{Dom,max}$ bzw. $N_{Tri,max}$ der größten abgebildeten Domäne und c) zeigt T_{Ox} , τ_T und ϵ .

U_T	Σ	D_{Int}	σ	α	σ	k	$A_{Dom,max}$	T_{Ox}	$ au_T$	ϵ	p
[V]	Poren	[nm]	[nm]	[°]	[°]	$[nmV^{-1}]$	$[\mu m^2]$	$[\mu m]$	S	$[\mu mh^{-1}]$	[%]
30	1859	65,0	6,0	59,8	7,0	2,15	0,57	40	320	450,00	11,48
40	9574	71,0	4,0	60,3	5,5	1,78	5,49	60	410	526,83	13,56
50	6066	95,5	8,5	60,7	5,6	1,91	1,38	100	730	493,15	13,88
60	5418	100,0	6,5	60,5	5,4	1,67	7,68	120	870	496,55	11,37
65	8556	120,5	9,0	60,8	6,2	1,85	4,29	83	510	585,88	10,21
70	9710	113,0	9,5	60,4	6,8	1,62	2,28	130	980	477,55	10,61
80	5664	149,0	12,0	60,7	6,9	1,86	5,09	280	1943	518,79	10,53

Tabelle 3.2: Parameter der AAO-Porenstruktur in Abhängigkeit der Spannung ($j = 200 \text{ mAcm}^{-2}$, $c = 1,8 \text{ moll}^{-1}$).

Es zeigt sich, dass D_{Int} direkt proportional zu U_T ist. D_{Int} steigt dabei von 65 nm für U_T = 30 V (σ = 6 nm) auf 149 nm (σ = 12 nm) für U_T = 80 V. Die Proportionalitätskonstante k ist 2,15 nmV⁻¹ für U_T = 30 V, liegt aber für U_T = 40-80 V zwischen 1,62 und 1,91 nmV⁻¹ und nimmt mit steigendem U_T tendenziell ab. So ist k deutlich niedriger als $k \approx$ 2,5 nmV⁻¹ für MA.

Bezüglich der Fläche der größten identifizierten Domänen $A_{Dom,max}$ und der Anzahl ihrer Dreiecke $N_{Tri,max}$ ist keine Abhängigkeit von der Spannung U_T zu erkennen. Für U_T von 40 V, 60V und 80 V ergeben sich relativ große $A_{Dom,max}$ von 6,24 μ m², 7,81 μ m² bzw. 5,03 μ m². Für U_T von 30 V, 50 V, 65V und 70 V ist $A_{Dom,max}$ 0,57 μ m², 1,38 μ m², 4,32 μ m² bzw. 2,24 μ m².

Für T_{Ox} und τ_T ergibt sich eine direkte Abhängigkeit von U_T . So steigt T_{Ox} von 40 μ m für $U_T = 30$ V auf 280 μ m für $U_T = 80$ V. Die Zeit τ_T , die benötigt wird, um den Übergangspunkt $U = U_T$ zu erreichen, steigt von 5 min 18 s ($U_T = 30$ V) auf 32 min 23 s ($U_T = 80$ V). Da T_{Ox} und τ_T mit U_T ansteigen, ergeben sich relativ ähnliche Werte für ϵ ; ϵ ist im Durchschnitt 509 μ mh⁻¹.

Die Porosität der AAO-Porenstrukturen liegt zwischen 10,21 % ($U_T = 65$ V) und 13,88 % ($U_T = 40$ V) und liegt damit leicht über $p \approx 10$ % für MA-AAO. Dass p für direkte HA-AAO mit H₂SO₄ größer ist als für MA-AAO, wurde auch von Chu *et al.* beschrieben.[Chu05]

3.3.2 Stromdichte

Um den Einfluss der Stromdichte j auf die Porenstruktur zu untersuchen, wurde direkte HA mit $c = 1.8 \text{ moll}^{-1}$ für $U_T = 40 \text{ V}$ bei Begrenzungen von j zwischen 25 mAcm⁻² und 1000 mAcm⁻² unter galvanostatischen Bedingungen durchgeführt. Die direkte HA wurde jeweils am Übergangspunkt von galvanostatischen Bedingungen zu potentiostatischen Bedingungen unterbrochen. Die Porenstruktur ist exemplarisch für $j = 25 \text{ mAcm}^{-2}$, 50 mAcm⁻², 100 mAcm⁻² und 1000 mAcm⁻² in Abbildung 3.8 gezeigt.



Abbildung 3.8: REM-Aufnahmen von geöffneten Rückseiten der AAO-Porenstruktur für verschiedene Stromdichten ($U_T = 40$ V, c = 1,8moll⁻¹).



Abbildung 3.9: Strukturparameter in Abbhängigkeit der Stromdichten ($U_T = 40 \text{ V}, c = 1,8 \text{ moll}^{-1}$): a) zeigt D_{Int} und dazugehörige k, b) zeigt die $A_{Dom,max}$ bzw. $N_{Tri,max}$ der größten abgebildeten Domäne und c) zeigt T_{Ox}, τ_T und ϵ .

j	Σ	D_{Int}	σ	α	σ	k	$A_{Dom,max}$	T_{Ox}	τ_T	ϵ	p
[mAcm ⁻²]	Poren	[nm]	[nm]	[°]	[°]	$[nmV^{-1}]$	$[\mu m^2]$	$[\mu m]$	s	$[\mu mh^{-1}]$	[%]
25	1935	84,5	5,5	60,2	4,9	2,12	7,01	320	24144	47,87	5,78
50	2205	79,0	4,5	60,4	4,7	1,98	6,57	178	6359	101,10	7,59
100	2663	72,0	5,0	60,2	5,9	1,81	1,49	99	1857	192,44	8,40
200	9574	71,0	4,0	59,8	6,2	1,77	6,49	60	410	526,00	13,56
1000	2876	70,0	5,5	59,8	6,1	1,75	1,79	73	170	1544,50	12,69

Tabelle 3.3: Parameter der AAO-Porenstruktur in Abhängigkeit der Stromdichte (U_T = 40 V, c = 1,8 moll⁻¹).

Die entstandene AAO sind transparent und die Farbe wechselt von dunkelbraun ($j = 25 \text{ mAcm}^{-2}$) über grünbraun bis hin zu farblosem AAO ($j = 1000 \text{ mAcm}^{-2}$). Auf den ersten Blick lassen sich qualitativ keine Unterschiede hinsichtlich der Porenordnung erkennen.

Abbildung 3.9a) zeigt D_{Int} , σ und k, Abbildung 3.9b) $A_{Dom,max}$ und $N_{Tri,max}$ der größten abgebildeten Domäne und Abbildung 3.9c) zeigt T_{Ox} , τ_T und ϵ in Abhängigkeit von j. In der Tabelle 3.3 sind die ermittelten Werte für alle Begrenzungen von j unter galvanostatischen Bedingungen aufgeführt.

Es zeigt sich, dass D_{Int} umgekehrt proportional zu j ist. D_{Int} steigt dabei deutlich von 70 nm ($\sigma = 5,5$ nm) für j = 1000 mAcm⁻² auf 84,5 nm ($\sigma = 5,5$ nm) für j = 25mAcm⁻². Deutlich wird hier, dass Verhältnis von σ zu D_{int} mit steigendem j zunimmt, es erhöht sich von 6,49 % (j = 25mAcm⁻²) auf 7,71 % (j = 1000 mAcm⁻²). Die Ordnung nimmt also mit Erhöhung von j leicht ab. Die Proportionalitätskonstante k steigt von 1,76 nmV⁻¹ (j = 1000 mAcm⁻²) auf 2,11 nmV⁻¹ (j = 25 mAcm⁻²) und liegt wieder deutlich unter $k \approx 2,5$ nmV⁻¹ für MA.

Die Ergebnisse der Berechnung der größten identifizierten Domäne ergibt ebenfalls ein umgekehrt proportionales Verhalten in Abhängigkeit von j. Für $j = 1000 \text{ mAcm}^{-2}$ ist $A_{Dom,max} = 1,79 \ \mu\text{m}^2$ und steigt auf $A_{Dom,max} = 7,01 \ \mu\text{m}^2$ für $j = 25 \text{ mAcm}^{-2}$.

Die Dauer des galvanostatischen Modus ist umgekehrt proportional zu j, denn je größer j desto größer der Anstieg von U und desto schneller wird U_T erreicht. τ_T steigt von 2 min 50 s ($j = 1000 \text{ mAcm}^{-2}$) auf 6 h 43min ($j = 25 \text{ mAcm}^{-2}$). Auch T_{Ox} wird von j bestimmt. Für $j = 1000 \text{ mAcm}^{-2}$ ist T_{Ox} 73 μ m, je niedriger j desto dicker wird das Oxid und erreicht für $j = 25 \text{ mAcm}^{-2}$ einen Wert von 321 μ m. Daraus ergeben sich Werte für ϵ von 1544,49 μ mh⁻¹ ($j = 1000 \text{ mAcm}^{-2}$) bzw. 47,87 μ mh⁻¹ sich ($j = 25 \text{ mAcm}^{-2}$). Die Wachstumsrate ϵ ist proportional zu j.

Betrachtet man die Porosität, fällt auf, dass diese mit zunehmenden j größer wird. So ist p = 5,78 % für j = 25 mAcm⁻² und steigt auf p = 12,69 % für j = 1000 mAcm⁻². Diese Beobachtung läßt sich damit erklären, dass ein erhöhtes \vec{E} zu einer vermehrten feldinduzierten Oxidauflösung führt und so Poren mit verhältnismäßig großen Porendurchmessern entstehen.

3.3.3 Barriereoxid

Um die niedrigen Werte von k für HA-AAO und deren Abhängigkeit von j zu erklären, wurde die Dicke des Barriereoxides am Porenboden untersucht. AAO, das durch direkte HA hergestellt wurde, zeigt ein bevorzugtes Bruchverhalten entlang der Porenwände und nicht wie für MA-AAO durch das Porenzentrum (siehe Kapitel 4). Dadurch konnte eine Bestimmung der Dicke des Barriereoxides an den Porenböden mit Hilfe des REM nicht durchgeführt werden. Auch TEM-Untersuchungen erwiesen sich als ungeeignet, da nicht sichergestellt werden konnte, ob die Präparationsschnitte entlang der Porenachsen erfolgten.

Aus diesem Grund wurde die Barriereoxiddicke indirekt durch die so genannte Reanodisationsmethode bestimmt.[Vru04] Dabei wird AAO nach dem eigentlichen Anodisationsprozess mit einer Lösung aus $0.5 \text{ moll}^{-1} \text{ H}_3\text{BO}_3$ und $0.05 \text{ moll}^{-1} \text{ Na}_2\text{B}_40_7$ bei Raumtemperatur und $j = 0.08 \text{ mAcm}^{-2}$ erneut anodisiert. Während der Reanodisation wandern Al³⁺ und O²⁻ Ionen durch die Barriereschicht des HA-AAO. Dies führt zur Bildung neuen Oxides an den Porenböden und an der Metall/Oxidgrenzfläche. Im U-Profil zeigt sich dieser Prozess folgendermaßen: im Anfangsstadium der Reanodisation tritt ein Spannungssprung auf Grund des Widerstandes des Barriereoxides auf. Danach steigt die Spannung während der Reanodisation mit der Zeit an, neues Oxid wird gebildet. Der Spannungssprung, hervorgerufen durch den Widerstand des Barriereoxides, steht direkt im Verhältnis zur Dicke des Barriereoxides das während der HA gebildet wurde.

Um die Dicke des Barriereoxides für direkte HA zu bestimmen, wurde die Reanodisation für AAO durchgeführt, die unter direkter HA für $U_T = 40$ V bzw. $U_T = 65$ V mit Begrenzungen von j auf j = 500 mAcm⁻², j = 200 mAcm⁻² und j = 100 mAcm⁻² hergestellt wurden. Die Anodisation wurde jeweils am Übergangspunkt $U = U_T$ unterbrochen. Aus der Spannung U_B , die nach dem Sprung erreicht wurden, lässt sich über die Beziehung

$$\omega_{HA} = \omega_{MA} \cdot \frac{U_B}{U_T} \tag{3.3}$$

die Änderung der Dicke des Barrieroxides mit der Spannung ω_{HA} des HA-AAO bestimmen. Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen an MA-AAO ergaben eine mittlere Dicke des Barriereoxides von 35 nm. Das ergibt ein $\omega_{MA} = 1,4$ nmV⁻¹.

In Abbildung 3.10 ist ω_{HA} in Abbhängigkeit von j für $U_T = 40$ V und $U_T = 65$ V dargestellt. Es zeigt sich für direkte HA, dass ω_{HA} deutlich kleiner ist als ω_{MA} . Aus den gewonnen Ergebnissen können zwei weitere Aussagen getroffen werden. Erstens: ω_{HA} für $U_T = 65$ V ist mit einem durchschnittlichen Wert von 0,573 nmV⁻¹ deutlich niedriger als ω_{HA} für $U_T = 40$ V (durchschnittlich 0,917 nmV⁻¹). Zweitens: ω_{HA} ist umgekehrt proportional zu j. So nimmt ω_{HA} für $U_T = 40$ V von 0,961 nmV⁻¹ (j = 100 mAcm⁻²) auf 0,869 nmV⁻¹ (j = 500 mAcm⁻²) und für $U_T = 65$ V von 0,582 nmV⁻¹ (j = 100 mAcm⁻²) auf 0,566 nmV⁻¹ (j = 500 mAcm⁻²) ab. Dieses Verhalten wurde auch von Bailey *et al.* für weiche Anodisation beschrieben.[Bai74]

Die Stromdichte, die auf das Barriere wirkt, ist definiert über



Abbildung 3.10: Die Änderung der Dicke des Barriereoxides an den Porenböden für direkte HA bei $U_T = 40 \text{ V}$ bzw. $U_T = 65 \text{ V}$ in Abhängigkeit von der Stromdichte.

$$\vec{j} = A \cdot \exp(B \cdot \vec{E}) \tag{3.4}$$

Hierbei sind A und B temperaturabhängige Stoffkonstanten und \vec{E} die elektische Feldstärke an den Porenböden.[Gue34][Hoa63] \vec{E} kann beschrieben werden über

$$\vec{E} = \frac{\Delta U}{d_B} \tag{3.5}$$

mit ΔU als den Spannungsabfall über dem Barriereoxid und d_B die Dicke des Barriereoxides. Das bedeutet, dass bei einem festen U mit Erhöhung von j auch \vec{E} an den Porenböden zunimmt. Dies führt wiederum zu einer Abnahme von d_B . Die ermittelten durchschnittlichen ω_{HA} ergeben für $U_T = 40$ V und $U_T = 65$ V ein d_B von 37 nm.

Je stärker die bei der Anodisation verwendeten Säure, desto höher ist der Anteil der anionische Verunreinigungen im Oxid. So zeigten Flammen-Atomabsorptionsspektometrie (F-AAS) bei MA-AAO ($c = 0.3 \text{ moll}^{-1}$) 4,34 Massen-% und bei direkter HA-AAO (c =1,8 moll⁻¹) 6,34 Massen-% Schwefelverunreinigungen im Oxid. Das ist eine Zunahme von 46%.

Für die F-AAS wurde das nach der direkten HA verbliebene Al-Substrat selektiv vom AAO abgelöst. Das AAO wurde aufgelöst und anschließend als ein Aerosol in eine Flamme (Luft-Acetylen) eingesprüht. In der Flamme schmelzen, verdampfen und dissoziieren die festen Probenbestandteile schließlich. In die Flamme wird eine für den Schwefel resonantes Licht aus einer elementspezifischen Lichtquelle (Hohlkathodenlampe) eingestrahlt. Der Schwefel absorbiert diese Strahlung, dabei ist die Lichtabsorption proportional zur Konzentration des Schwefels. Die F-AAS wurde an einem AAS 4 von Carl Zeiss Jena durchgeführt. TEM-EDXS-Untersuchungen offenbarten bei direkter HA-AAO sogar 88% mehr Schwefelverunreinigungen im Vergleich zu MA-AAO.[Lee08] Die Verunreinigungen verursachen sowohl fundamentale Änderungen der elektrochemischen Eigenschaften des Oxides als auch eine bessere Löslichleit im Elektrolyten.[Loh93] So muss ein $\omega_{HA} \prec \omega_{MA}$ nicht zwangsläufig bedeuten, das für HA-AAO ein dünneres Barriereoxid im Vergleich zu MA-AAO ausgebildet wurde. Durch den höheren Anteil an anionischen Verunreinigungen kann es auch durchlässiger für die Ionendrift unter einem \vec{E} sein. Dadurch ist der Widerstand des Oxides geringer und bei der Reanodisation werden niedrigere U_B erreicht. Trotzdem kann während direkter HA, durch einerseits ein höheres \vec{E} und somit verstärkte feldinduzierte Auflösung des Oxides, andererseits durch ein verunreinigteres und somit besser lösliches Oxid, ein erheblich dünneres Barriereoxid ausgebildet werden, als durch MA. Durch die verstärkte Fokussierung von \vec{E} an den Porenböden wird eine Verringerung von D_{Int} bzw. k ermöglicht. Diese sind immer weniger abhängig von U, werden dafür aber zunehmend von j bestimmt.

3.3.4 Konzentration

Um die Abhängigkeit der Porenstruktur von der Konzentration der H₂SO₄ c zu untersuchen, wurde die direkte HA für c mit 0,18 moll⁻¹, 0,45 moll⁻¹, 0,9 moll⁻¹, und 1,8 moll⁻¹ durchgeführt. Anodisiert wurde bis zum Übergangspunkt $U = U_T = 40$ V bei einer Begrenzung von j = 100 mAcm⁻¹.

Abbildung 3.11 zeigt die Porenstrukturen für die jeweiligen Werte von c. Während die Porenstruktur für $c = 0,18 \text{ moll}^{-1}$ einen niedrigen Ordnungsgrad aufweist, zeigt sich für $c = 0,45 - 1,8 \text{ moll}^{-1}$ qualitativ eine hohe Ordnung der Porenstrukturen. Unterschiede hinsichtlich der Ordnung oder D_{Int} sind für $c = 0,45 - 1,8 \text{ moll}^{-1}$ nicht erkennbar. Die Farbe des AAO ist für $c = 1,8 \text{ moll}^{-1}$ grünbraun und transparent. Wird c verringert, wird das AAO zunehmend inhomogener und es entstehen mehr und größere Bereiche von farblosem Oxid.

Abbildung 3.12a) zeigt D_{Int} , σ und k, Abbildung 3.12b) $A_{Dom,max}$ und $N_{Tri,max}$ der größten abgebildeten Domäne und Abbildung 3.12c) zeigt T_{Ox} , τ_T bis $U = U_T$ und ϵ in Abhängigkeit von c. In der Tabelle 3.4 sind die ermittelten Werte für aller c einzeln aufgeführt.

Die quantitativen Untersuchungen der Porenstrukturen zeigt, dass für Bedingungen unter denen geordnete Porenstrukturen entstehen ($c = 0.45 \text{ moll}^{-1} - 1.8 \text{ moll}^{-1}$) D_{Int} mit Zunahme von c leicht abnimmt. So verringert sich D_{Int} von 78 nm ($c = 0.45 \text{ moll}^{-1}$, k = 1.96 nmV^{-1}) auf 72 nm (1.8 moll^{-1} , $k = 1.81 \text{ nmV}^{-1}$), wobei sich auch σ von 6 nm ($c = 0.45 \text{ moll}^{-1}$) mit steigender c leicht auf 5 nm ($c = 1.8 \text{ moll}^{-1}$) reduziert. Die Ursache



Abbildung 3.11: REM-Aufnahmen von geöffneten Rückseiten der AAO-Porenstruktur für verschiedene Elektrolytkonzentrationen ($U_T = 40$ V, j = 100 mAcm⁻²).



Abbildung 3.12: Strukturparameter in Abbhängigkeit der Elektrolytkonzentration ($U_T = 40 \text{ V}$, $j = 100 \text{ mAcm}^{-2}$): a) zeigt D_{Int} und dazugehörige k, b) zeigt die $A_{Dom,max}$ bzw. $N_{Tri,max}$ der größten abgebildeten Domäne und c) zeigt T_{Ox} , τ_T und ϵ .

für die Abnahme von D_{Int} mit Erhöhung von c ist die damit einhergehende Zunahme der Protonenkonzentration bzw. Abnahme des pH-Wertes des Elektrolyten. Durch die Abnahme des pH-Wertes kommt es zu einer verstärkten feldinduzierten Oxidauflösung an den Porenböden und damit zu einer stärkeren Fokussierung von \vec{E} , welches eine Abnahme von k bzw. D_{Int} ermöglicht.

Für $c = 0,18 \text{ moll}^{-1}$ beträgt $D_{Int} = 77 \text{ nm} (k = 1,92 \text{ nmV}^{-1})$ bei einem relativ hohen σ von 9,5 nm. Hier zeigt sich für die Domänengröße auf Grund des geringen Ordnungsgrades eine erwartet geringe $A_{Dom,max}$ von gerade 0,04 μ m². Für die geordneten Porenstrukturen ergeben sich Flächen für die größte bestimmte Domäne von 1,66 μ m² ($c = 0,45 \text{ moll}^{-1}$),

c	Σ	D_{Int}	σ	α	σ	k	$A_{Dom,max}$	T_{Ox}	τ_T	ϵ	p
$[moll^{-1}]$	Poren	[nm]	[nm]	[°]	[°]	$[nmV^{-1}]$	$[\mu m^2]$	[µm]	s	$[\mu mh^{-1}]$	[%]
0,18	2293	77,0	9,5	61,0	10,2	1,93	0,04	123	2163	204,72	13,40
0,45	9306	78,0	6,0	60,0	6,0	1,96	1,66	83	1742	171,53	13,14
0,90	2867	77,5	6,0	60,2	7,0	1,93	1,17	86	1602	193,26	8,33
1,80	2663	72,0	5,0	59,2	5,9	1,81	1,49	99	1852	192,44	8,40

Tabelle 3.4: Parameter der AAO-Porenstruktur in Abhängigkeit der Elektrolytkonzentration ($U = U_T = 40 \text{ V}$; $j = 100 \text{ mAcm}^{-2}$).



Abbildung 3.13: Spannungsprofile von direkter HA bei $U_T = 40$ V und j = 100 mAcm⁻² in Abhängigkeit der Elektrolytkonzentration.

1,17 μ m² ($c = 0.9 \text{ moll}^{-1}$) und 1,49 μ m² ($c = 1.8 \text{ moll}^{-1}$), wobei sich für $c = 1.8 \text{ moll}^{-1}$ eine höhere Anzahl an Dreiecken in der größten Domäne $N_{Tri,max} = 661$ ergibt als für $c = 0.45 \text{ moll}^{-1}$ mit $N_{Tri,max} = 627$. Aber auf Grund des geringeren D_{Int} ergibt sich aber insgesamt eine kleinere $A_{Dom,max}$.

Es zeigt sich, dass bei der direkten HA mit verschiedenen Konzentration die AAO ähnliches Dickenwachstum zeigen. So wurden für $c = 0.45 \text{ moll}^{-1}$ - 1.8 moll⁻¹ $T_{Ox} = 83 \mu \text{m}$ - 99 μ m erhalten, da sich τ_T in diesem Bereich nicht groß unterscheidet, zeigen sich auch ähnliche Werte für ϵ . So steigt ϵ von 171,53 μ mh⁻¹ ($c = 0.45 \text{ moll}^{-1}$) leicht auf 192,44 μ mh⁻¹ ($c = 1.8 \text{ moll}^{-1}$). Für $c = 0.18 \text{ moll}^{-1}$ ergibt sich $\epsilon = 204.72 \mu$ mh⁻¹ bei $T_{Ox} = 123$ nm am Übergangspunkt $U = U_T = 40 \text{ V}$.

Die Porosität der AAO-Porenstrukturen ist für niedrige c mit 13,40 % (c = 0,18 moll⁻¹) und 13,14 % (c = 0,45 moll⁻¹) relative hoch, nimmt aber mit Eröhung von c ab und erreicht einen Wert von p = 8,4 % für c = 1,8 moll⁻¹.

С	U_B	U_{Min}
$0,18 \text{ moll}^{-1}$	33,55 V	$31,\!35~{\rm V}$
$0,9 \text{ moll}^{-1}$	$31,\!35~{\rm V}$	28,77 V
$1,35 \text{ moll}^{-1}$	$30,\!65~{ m V}$	$27,\!35~{ m V}$
$1,8 \text{ moll}^{-1}$	$27{,}49~\mathrm{V}$	22,41 V

Tabelle 3.5: Einfluss von c auf das Stromprofil; U_B ist U nach Aufbau des barrierartigen AAO und U_{Min} wird erreicht, wenn das barriereartige Oxid abgedünnt wird und die Porenkeime anfangen sich auszubilden.

Betrachtet man die Spannungsprofile direkter HA für verschiedene Elektrolytkonztrationen (Abbildung 3.13) zeigen sich deutliche Unterschiede in den Verläufen. Zu Beginn der Anodisation werden barriereartige AAO mit unterschiedlichen Dicken ausgebildet. Dies ist gekennzeichnet durch unterschiedlich starke Anstiege von U auf U_B während der ersten Sekunden der Anodisation. So steigt U_B auf 33,55 V für $c = 0,18 \text{ moll}^{-1}$ und nur auf $U_B = 27,49 \text{ V}$ für $c = 1,8 \text{ moll}^{-1}$. Die Abnahme von U_B kann damit erklärt werden, dass duch die Zunahme von c folglich auch der pH-Wert und somit K des Elektrolyten ansteigt. Wie in Kapitel 1.2 erwähnt ist, wird für stärkere Säuren ein niedrigeres \vec{E} zur Oxidauflösung benötigt als für schwächere Säuren. Da hier für unterschiedliche c die gleichen Bedingungen hinsichtlich des elektrische Feldes \vec{E} vorlagen, ist für höhere c die Oxidauflösung zu Beginn höher. Folglich werden für höhere c dünnere barriereartige AAO ausgebildet als für niedrigere c.

Die erhöhte Oxidauflöung für höhere c bei gleichem E zeigt sich auch im Bereich nach U_B , in dem sich ein Minimum von U ausbildet (U_{Min}) . Für höhere c wird U_{Min} kleiner als für niedrigere c. So sinkt U auf $U_{Min} = 31,35$ V für c = 0,18 moll⁻¹ und auf $U_{Min} = 22,41$ V für c = 1,8 moll⁻¹. Nach dem Durchschreiten von U_{Min} ist der Anstieg von U für höhere c größer ist als für niedrige c. Das hier einsetzende Porenwachstum ist für hohe c stärker als für niedrigere c. Die Werte für U_B und U_{Min} sind für die verschiedenen c in Tabelle 3.5 aufgelistet.

3.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde das Stromdichte- und Spannungsprofil direkter HA mit verdünnter H_2SO_4 beschrieben und auf die dabei entstehenden Porenmorphologien hingewiesen. Die direkte HA besteht aus einem galvanostatischen Modus, in dem j konstant ist und U ansteigt bis U_T erreicht ist, sowie einem potentiostatischen Modus, in dem U_T konstant ist und j exponentiell mit der Zeit abnimmt.

Die Strukturparameter der Porenstrukturen wurden in Abhängigkeit der Anodsiationsstadien, U_T , j und c untersucht.

 U_T beeinflusst den mittleren Porenabstand, die Oxiddicke und die Dauer des galvanostatischen Modus. So nehmen diese proportional mit U_T zu. U_T zeigt keinen Einfluss auf die Wachstumsrate und die Fläche der größten identifizierten Domäne.

Es zeigt sich, dass j einen starken Einfluss auf den mittleren Porenabstand, die Fläche der größten identifizierten Domäne und die Dauer des galvanostatischen Modus hat. Diese Parameter sind umgekehrt proportional zu j. Die Oxiddicke und die Wachstumsrate des Oxides steigen dagegen mit Erhöhung von j. Die Erhöhung von c führt zu einer Abnahme des mittleren Porenabstands und einer Zunahme der Fläche der größten identifizierten Domäne. Die Oxiddicke, die Dauer des galvanostatischen Modus und die Wachstumsrate bleiben von c unbeeinflusst.

Die Änderung der Dicke des Barriereoxid an den Porenböden ist umgekehrt proportional zu j und deutlich kleiner, als bei MA-AAO. Dies führt zu einer stärkeren Fokussierung des elektrischen Feldes an den Porenböden und erklärt, warum die Proportionalitätskonstante für AAO der direkten AAO deutlich niedriger ist, als bei MA-AAO, und mit Erhöhung von j abnimmt.

AAO, das durch direkte HA hergestellt wird, ist allerdings auf Grund der Ausbildung von mikroskopischen und makroskopischen Rissen mechanisch sehr instabile. Auf die Rissbildung in direkter HA-AAO wird im folgenden Kapitel eingegangen.

Kapitel 4

Rissbildung in AAO hergestellt durch direkte HA

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Formen von Rissbildung beschrieben, die in direkter HA-AAO auftritt und die möglichen Ursachen ihrer Entstehung zu diskutieren.

4.1 Überblick

Selbstgeordnetes nanoporöses AAO, das unter Bedingungen der direkten H_2SO_4 -HA hergestellt wurde, neigt zu Rissbildungen. Auf Grund der damit einhergehenden Herabsetzung der mechanischen Stabilität des AAO ist die Rissbildung praktisch für sämtliche potentielle Anwendungen höchst unerwünscht. In HA-AAO können sowohl mikroskopische als auch makroskopische Risse beobachtet werden. Mikroskopische Risse kann man unterscheiden in vertikale Risse entlang von Zellgrenzen und Querrisse, die sich in horizontaler Richtung ausbreiten.

In Abbildung 4.1a) ist eine schematische Darstellung des Rissverhaltens entlang von Zellgrenzen in HA-AAO im Vergleich zum vertikalem Rissverhalten in MA-AAO dargestellt. Der Unterschied des Rissverhaltens ist ziemlich offensichtlich. Während in MA-AAO die Risse direkt durch die Porenzentrum (Linie B-B') gehen, breiten sich die Risse in HA-AAO entlang der Zellengrenzen (Linie AA') aus. Dieser Unterschied der Rissentwicklung wurde zum ersten Mal von Arrowsmith *et al.* erwähnt.[Arr86] In neueren Untersuchungen haben Chu *et al.* vorgeschlagen, dass schwache Tripelpunkte zwischen den Zellen in HA-AAO für bevorzugten Rissbildung entlang den Zellengrenzen verantwortlich sind.[Chu05] Ein Beispiel für einen solchen Rissverlauf in HA-AAO ist in Abbildung 4.1c) gezeigt. Eine schematische Darstellung für Querrisse ist in Abbildung 4.1b) zu sehen. Diese Risse bilden sich senkrecht zur Porenwachstumsrichtung aus. Sie sind auch durch ein stufenartiges Bruchverhalten an Schnittkanten, wie in Abbildung 4.1d) dargestellt, gekennzeichnet.



Abbildung 4.1: Rissbidlung in HA-AAO: a) schematische Darstellung von Rissbildung entlang von Zellgrenzen (A-A') im Vergleich zu Rissbildung in MA-AAO (B-B'), das durch das Zellzentrum stattfindet, b) schematische Darstellung von Querrisse, c) Beispiel für Rissbildung entlang von Zellgrenzen und d) Beispiel für stufenartige Querrisse.

Aufmerksamkeit sollte auch dem Zustand von HA-AAOs gewidmet werden, die für einige Monate unter Laborbedingung gelagert wurden. Diese AAO zeigen große Bereiche mit ausgeprägtem blockartigen Brüchen, wie in Abbildung 4.2a) zu sehen. Die Querschnittsansicht (Abbildung 4.2b)) zeigt außerdem starke Zerstörungen des Oxides durch horizontale und vertikale Brüche.

Zusätzlich weisen HA-AAO deutlich makroskopische Risse auf. Abbildung 4.3 zeigt diese ausgeprägte Rissbildung in AAO-Membranen die durch direkte HA bei a) $U_T = 40$ V und b) $U_T = 65$ V hergestellt wurden. Im folgenden werden diese Risse als Dehnungsrisse bezeichnet.

4.2 Mikroskopische Rissbildung

4.2.1 Rissbildung entlang von Zellgrenzen

In Abhängigkeit verschiedener Faktoren wie der Volumenexpansion bei der Umwandlung von Al zu Al₂O₃, den am Prozess beteiligten Ionenspezies, der Anwesenheit oder Abwesenheit eines elektrischen Feldes \vec{E} , der Einbindung von molekularen Wassers in die



Abbildung 4.2: HA-AAO, dass mehrere Monate in Laborumgebung gelagert wurde; a) blockartige Brüche des HA-AAO und b) Querschnittsansicht zeigt starke Zerstörung des Oxides.



Abbildung 4.3: Dehnungsrisse in HA-AAO Membrane, die bei a) $U_T = 40 \text{ V} \text{ und } j = 100 \text{ mAcm}^{-2}$ b) $U_T = 65 \text{ V} \text{ und } j = 200 \text{ mAcm}^{-2}$ hergestellt wurden.

Oxidmatrix und der Verunreinigungen im Al-Substrat entstehen Druck- oder Zugspannung im AAO.[Dig69][Sat71]

Allgemein bekannt ist, dass barriereartiges AAO, welches unter Einfluss von \vec{E} steht, auf Grund der Elektrostriktion unter Druckspannung steht. Der Größe der Druckspannung σ^+ ist dabei proportional zur Stärke von \vec{E} .[Dig69][You63][Lie98].

$$\sigma^{+} = \frac{\overrightarrow{E}^{2} \cdot \epsilon_{el}}{8\pi} \tag{4.1}$$

mit ϵ_{el} als die Dielektritzitätskonstante von Al₂O₃.

Nelson *et al.* fanden heraus, dass barriereartiges AAO bei $j \prec 0.5 \text{ mAcm}^{-2}$ unter Druckspannung steht, aber mit zunehmenden j Zugspannung ausgesetzt ist.[Nel93] Li stellte in seiner Dissertation folgendes fest: Würde die Porenbildung nur durch Oxidauflösung an den Porenböden stattfinden, wäre nur die Oxid/Elektrolytgrenzfläche, aber nicht die Metall/Oxidgrenzfläche gekrümmt.[Li98] Deswegen müsste es eine mechanische Spannung geben, die zur Krümmung der Metall/Oxidgrenzfläche führt. Er ging davon aus, dass eine ungleichmäßige bzw. periodische Verteilung einer Spannung parallel zur Oberfläche die Krümmung der Porenböden verursacht. Dabei herrscht Zugspannung unter den Porenböden und Druckspannung unter den Tripelpunkten. Unterstützt wird dieser Vorgang durch die unterschiedliche thermische Ausdehnung von Aluminium und Al₂O₃, hervorgerufen durch die lokale Wärmeentwicklung in der Reaktionszone. Sato zeigte für barriereartiges AAO, wenn die mechanische Spannung durch Elektrostriktion groß genug ist, kommt es zu einer plastischen Verformung des Oxids und zur Ausbildung von Poren.[Sat71]

Vermilyea machte die Beobachtung, dass in AAO, welches einem hohen \vec{E} ausgesetzt ist, Druckspannung herrscht. Die Druckspannung erhöht sich zusätzlich, wenn die Anodisation durch hohe Gasentwicklung begleitet wird. Wird bei konstantem U anodisiert und \vec{E} sinkt (d.h. *j* sinkt), nimmt auch die Druckspannung im Oxid ab. Nach der Anodisation zeigt sich Zugspannung im Oxid. Je größer die Wachstumsrate ξ des AAO, desto größer die entgültige Zugspannung im Oxid. Vermilyea erklärte die Zugspannung nach der Anodisation folgendermaßen: Frisch gebildetes Oxid enthält Al(OH)₃. Wächst das Oxid aus der Reaktionszone heraus, wird es dehydratisiert. Dies geschieht durch Protonenwanderung. Die Dehydratation verursacht Zugspannungen im Oxid.[Ver63] Dorsey wies durch Infrarotspektroskopie nach, dass im Barriereoxid Al(OH)₃vorliegt. Jedoch war Al(OH)₃ in den Porenwänden nicht mehr nachweisbar. Dorsey behauptet, dass dieses während des fortschreitenden Anodisationsprozesses zu Al₂O₃ umgebaut wird.[Dor66] Alwitt et al. zeigten, je niedriger der Wassergehalt, desto größer die Zugspannung im Oxid und Wada *et al.* wiesen durch Infrarotspektroskopie nach, dass der Wassergehalt in HA-AAO niedriger ist als in AAO weicher Anodisation.[Alw93a][Was86]

Während der Anodisation wird Druckspannung durch die Umwandlung von Al zu Al_2O_3 und die damit einhergehende Volumenexpansion erzeugt.[Jes98]. Die Volumenexpansion ist proportional zu \vec{E} .[Vru03] Teschke *et al.* erwähnten in den frühen neunziger Jahren, dass die Volumenexpansion während der Anodisation von Aluminiumdrähten Druckspannung innerhalb des Oxids in Abhängigkeit von der Stromdichte verursacht. [Tes92a][Tes92b][Tes93] Sie zeigten, dass es zum Krümmen und Reißen von AAO kommt, wenn ein kritischer Wert der Druckspannung innerhalb des Oxides überstiegen wird.

Um zu verstehen, wie \vec{E} und die damit einhergehende Volumenexpansion Druckkraft im Oxid verursachen, soll das Porenformationsmodell von Garcia-Vergara et al. betrachtet werden. Sie entwickelten auf Basis von Tracerstudien ein neues Porenformationsmodel. [Ske06] Dafür verwendeten sie für die Anodisation ein Al-Substrat, in das eine definierte, als Tracer dienende Schicht Wolfram (W) inkorporiert war. Mit diesen Substraten wurde sowohl barriereartiges AAO als auch poröses AAO hergestellt. Nach der Anodisation konnten folgende Beobachtungen gemacht werden. In dem barriereartigen AAO fand man das W-haltige Oxid als eine flache dünne Schicht wieder. Bei dem porösem AAO zeigte sich ein völlig anderes Verhalten. War die Anodisation so weit fortgeschritten, dass W in die Reaktionszone eintrat, bildete sich eine gekrümmte W-haltige Oxidschicht aus. Wurde die Anodisation weiter vorangetrieben, wanderte die W-haltige Oxidschicht in die Porenwände. Interessanterweise war die W-haltige Oxidschicht in den Porenwänden dicker als die W-haltige Oxidschicht in den barriereartigen AAO. Der gesamte Massenanteil des W in barrierartigem und porösem AAO war gleich. Diese Beobachtung steht im Gegensatz zu dem Modell, dass die Porenentwicklung nur über eine Oxidauflösung stattfindet. In diesem Falle müsste der Massenanteil von W in porösem AAO deutlich niedriger sein als in barriereartigem AAO.

Ihre Beobachtung erklärten Garcia-Vergara *et al.* mit einem feldinduzierten plastischen Fließen von frisch gebildetem Oxid vom Porenzentrum aufwärts zu den Porenwänden. [Gar06][Gar07] Der Materialfluss wird dabei durch die Elektrostriktion und die Volumenänderung bei der Umwandlung von Metall zu Oxid angetrieben. Sato zeigte bereits 1971, dass die Elektostriktion während der Anodisation groß genug ist, um die Festigkeit von Al₂O₃ zu überwinden.[Sat71] Auf Grund der Geometrie der Pore ist \vec{E} am Porenboden am stärksten, dementspechend ist dort auch die Elektrostriktion am höchsten. Auf Grund der Verteilung von \vec{E} , der Druckspannung und einer zusätzlichen Volumenausdehnung ist das Oxid gezwungen, vom Porenboden zu den Wänden zu wandern. Dieser Oxidfluss führt zur Bildung von Druckspannung zwischen den Zellen und ist außerdem die Triebkraft für deren zweidimensionale hexagonale Anordnung der Poren.[Jes98] Das plastische Fließen des Oxides wird also durch das elektrische Feld \vec{E} angetrieben, das zum einen auf das Barriereoxid wirkt und zum anderen den Betrag der Volumenexpansion durch die Umwandlung von Al zu Al₂O₃ bestimmt und somit auch die daraus resultierende Druckspannung durch \vec{E} . Das bedeutet, je höher \vec{E} umso höher die Druckspannung zwischen den Zellen.

Da direkte HA unter deutlich höheren \vec{E} stattfindet, muss auch die Volumenexpansion für HA deutlich höher sein als für MA. Um ξ zu bestimmen, wurde das Verhältnis aus der Dicke des verbrauchten Al (= Dicke des Al-Substrates vor - Dicke des Al-Substrates nach der direkten HA) und der Dicke des entstandenen AAO ermittelt. Für direkte HA wurden für U = 40 V in Abhängigkeit von j Volumenexpansionskoeffizienten ξ von 1,87 $(j = 150 \text{ mAcm}^{-2}), 2,01$ $(j = 200 \text{ mAcm}^{-2})$ und 4 $(j = 1000 \text{ mAcm}^{-2})$ und für j = 200mAcm⁻² in Abhängigkeit von U von 2,01 $(U_T = 40 \text{ V}), 2,02$ $(U_T = 65 \text{ V})$ und 2,39 $(U_T = 80 \text{ V})$ gefunden. Das zeigt, dass erstens ξ für direkte HA deutlich höher ist als $\xi = 1,4$ für MA und das ξ mit Erhöhung von \vec{E} ansteigt. Dem Modell von Garcia-Vergara *et al.* folgend, müsste die Druckkraft zwischen den Zellen in HA-AAO signifikant höher sein als in MA-AAO, erzeugt durch deutlich höhere ξ und \vec{E} unter HA-Bedingungen.

Wie man sieht, kann ξ für direkte HA höher sein, als der theoretische Maximalwert von $\xi = 2$. Das kann dadurch verursacht werden, dass auf Grund der hohen Wachstumsrate, die Auflösung des Oxides im Elektrolyten nur eine Untergeordnete Rolle spielt. Außerdem zeigt HA-AAO Gaseinschlüsse und deutlich höhere Anteile von Verunreinigungen, die das Volumen des AAO zusätzlich vergrößern.

Um einen weiteren Einblick in die Gründe für die Risse entlang der Zellgrenzen zu bekommen, wurden direktes HA-AAO und MA-AAO mit dem TEM untersucht. Abbildung 4.4 zeigt TEM-Aufnahmen der Porenstrukturen von HA-AAO im Vergleich zu MA-AAO. Die TEM-Untersuchungen lassen Hohlräume entlang der Zellgrenzen in HA-AAO (Abbildung 4.4c) und 4.4d)) erkennen, insbesondere an den Tripelpunkten der Zellgrenzen. In den MA-AAO werden keine Hohlräume entlang der Zellgrenzen beobachtet (Abbildung 4.4a) und 4.4b)). Abbildung 4.5 zeigt einen TEM-Querschnitt der direkten HA-AAO (j= 750 mAcm⁻²). Die Hohlräume entlang der Zellgrenzen sind durch rote Pfeile gekennzeichnet.

Zusätzlich zeigen HA-AAO Hohlräume im sub-Nanometerbereich in der Oxidmatrix der Zellwände. Hohlräume im sub-Nanometerbereich können auf Grund eines TEM-Kontrastes $\prec 5\%$ nicht im Fokus beobachtet werden. Allerings können diese Hohlräume mit Hilfe der Fresnel-Strahlenbeugungseffekte visualisiert werden. Hier werden Hohlräume als dunkle Flecken im Überfokus und helle Flecken im Unterfokus sichtbar.[Reu76][Sto79]

Die Hohlräume im sub-Nanometerbereich sind nicht gleichförmig im Oxid verteilt, be-



Abbildung 4.4: TEM-Bilder von AAO-Porenstrukturen die durch HA und MA hergestellt wurden: a) MA im Unterfokus, b) MA im Überfokus, c) HA im Unterfokus und d) HA im Überfokus.

finden sich aber hauptsächlich in unmittelbarer Nähe um die Porenwand herum. Für MA-AAO konnten diese Beobachtungen nicht gemacht werden. [Lee08] Hier ist das Oxid kompakt und homogen. Hohlräume in AAO entlang der Zellgrenzen wurden in der Vergangenheit von Alwitt *et al.*, Ono *et al.* und McDonald *et al.* beschrieben. [Alw82][Ono91][McD93] Zhao *et al.* schlug vor, die Bildung von Hohlräume in HA-AAO zu nutzen, um neuartige Strukturen herzustellen, indem sie das HA-AAO nach der Anodisation einer 5% H₃PO₄ aussetzten. Durch die Hohlräume entlang der Tripelpunkte entstehen Ringe aus sechs sekundären Poren um die primären Poren. [Zha07] Mei *et al.* nutzten die Bildung der Hohlräume und die damit einhergehende Schwächung der Zellgrenzen zur Herstellung von Al₂O₃-Nanoröhrchen. [Mei03]

Studien zeigen, dass bei der Bildung von barriereartigem AAO auf Al-Legierungen O₂-Blasen an der Metall/Oxid-Grenzfläche entstehen, die anschließend ins Oxid wandern.



Abbildung 4.5: TEM-Querschnittsaufnahme einer HA-AAO ($U_T = 65$ V und j = 750 mAcm⁻²) zeigt deutlich Hohlräume entlang der Zellgrenzen. Die Hohlräume entlang der Zellgrenzen sind durch rote Pfeile gekennzeichnet.

[Cro99][Zho00][Zhu05]

$$O^{2-} \longrightarrow \frac{1}{2}O_2 + 2e^- \tag{4.2}$$

Der Druck in den Blasen wird als ausreichend angesehen, um plastische Verformung der Porenwände in der Nähe zur Reaktionszone zu verursachen, da hier das Oxid als fluidartig angenommen wird. [Sat71] Der Druck p_B in den Blasen wird definiert über

$$p_B = \frac{2 \cdot \gamma}{r} \tag{4.3}$$

mit $\gamma = 2 \text{ Jm}^{-2}$ als Oberflächenspannung zwischen Sauerstoff und Metalloxiden und r als Blasenradius. Die in Abbildung 4.5 und 4.4 gezeigten Hohlräume entlang der Zellgrenzen haben Durchmesser von ca. 7,9 nm und 6,6 nm. Unter der Anahme, dass diese durch die Produktion von Sauerstoffblasen entstanden sind, hat in diesen ein Druck von 1,01 GPa bzw. 1,21 GPa vorgeherrscht. Diese Werte liegen im Bereich der Werte die in der Literatur für Blasen in AAO angegeben werden.[Cro99][Zho00]

Die Ursache der Hohlräume in direkter HA-AAO könnte die verstärkte Bildung von Sauerstoffblasen während der HA durch die Reaktion (4.3) an der Oxid/Metall-Grenzfläche sein. [Ono91] Der Hauptteil des gasförmigen Sauerstoffes löst sich vom Porenboden, wandert durch das Oxid an dessen Oberfläche und kann dabei zu Blasen nukleieren. Sauerstoffblasen, die das Oxid nicht verlassen können, werden vom feldinduzierten Oxid-



Abbildung 4.6: a) Stromdichteprofil und b) Temperaturentwicklung während MA bei $U_T = 25 \text{ V}$ und direkter HA bei $U_T = 40 \text{ V}$ bzw. $U_T = 65 \text{ V}$ ($j = 200 \text{ mAcm}^{-2}$) für gekühlte (blau) und ungekühlte (rot) Anodisations.

fluss mitgetragen und koalleszieren an den Zellgrenzen bzw. verbleiben in der Oxidmatrix der Zellwände. Die Ausbildung von Hohlräumen entlang der Zellgrenzen können zu einer Schwächung der HA-Porenstruktur führen und Rissbildung entlang der Zellgrenzen begünstigen.[Lee08] Zum anderen bedeutet diese Beobachtung auch, dass auf Grund der sub-nanometer Hohlräume HA-AAO weniger kompakt ist als MA-AAO und somit besser angreifbar für den Elektrolyten ist.

Weiterhin ist zu beachten, dass die Anodisation von Aluminium exotherm abläuft. Der Hauptteil der entstehenden Wärme wird dabei durch die Joulewärme Q_{Joule} und die Bildungswärme erzeugt.[Nag68] Q_{Joule} ist dabei

$$Q_{Joule} = U \cdot j^2 \cdot t \tag{4.4}$$

mit t als Reaktionszeit.

Für Temperaturmessungen während der Anodisation wurden Al-Substrate mit einer Dicke von 1 cm verwendet, deren Rückseite mit einer 0,5 cm tiefen Nut versehen war. In diese Nut wurde ein Thermoelement zur Temperaturmessung eingebracht, der es ermöglichte, die Temperatur, die während der Anodisation entsteht, direkt zu messen. Die Anodisationstemperatur wurde bei 1°C und bei Raumtemperatur für MA bei U = 25 V und direkter HA bei $U_T = 40$ V bzw. $U_T = 65$ V gemessen. Abbildung 4.6 zeigt die gemessenen a) Stromdichten und b) Temperaturen während MA bei $U_T = 25$ V und HA bei $U_T = 40$ V und $U_T = 65$ V für jeweils gekühlte Anodisation (1°C) bzw. Anodisation bei Raumtemperatur.

Während die MA gekühlt wurde, steigt j auf einen Wert von ca. 2 mAcm⁻². Dabei kommt es zu einem maximalen Temperaturansteig von 1°C. Ist die MA ungekühlt, steigt j immerhin auf 13 mAcm⁻², die Temperatur erhöht sich hierbei um ca. 3,2 °C. Wird HA durchgeführt, ergeben sich deutlich höhere Temperaturanstiege. Während der direkten HA steigt die Temperatur, nach einem Temperatursprung während der Initialsisierung der Anodisation, im galvanostatischen Modus kontinuierlich an. Im galvanostatischen Modus nimmt \vec{E} stetig zu, da j konstant ist und U zunimmt. Für gekühlte HA werden Temperaturen von $T_{Mess} = 10$ °C ($U_T = 40$ V) bzw. $T_{Mess} = 18$ °C ($U_T = 65$ V) am Übergangspunkt $U = U_T$ erreicht. Im potentiostatischen Modus nimmt T_{Mess} exponentiell ab, da j bei konstantem U_T exponentiell abnimmt und somit auch \vec{E} .

Für ungekühlte direkte HA werden höhere Temperaturen am Übergangspunkt $U = U_T$ gemessen. So ist $T_{Mess} = 25^{\circ}$ C für $U_T = 40$ V und $T_{Mess} = 34^{\circ}$ C für $U_T = 65$ V. Ursache für die höheren Temperaturen am Übergangspunkt $U = U_T$ ist zum einen die fehlende Wärmeabführung und zum anderen eine erhöhte Anodisationszeit für den galvanostatischen Modus. Die Verlängerung des galvanostatischen Modus wird dadurch verursacht, weil die höhere Temperatur im System zu einer stärkeren Oxidauflösung in Konkurrenz zur Oxidbildung führt und es somit länger braucht, ein Oxid aufzubauen, das ein entsprechendes U_T erzeugt.[Tho97] Im potentiostatischen Modus ist T_{Mess} weitgehend konstant, da sich auf Grund fehlender Kühlung die Wärme in der elektrochemischen Zelle verbleibt. Außerdem führt die erhöhte Temperatur zu einer vermehrte Oxidauflösung, was eine zusätzliche Wärmeproduktion verursacht. [Hun54b]

Ergebnisse mit ähnlichen Temperaturen, die zeigen, dass j die Temperaturentwicklung beeinflusst, wurden auch von DeGraeve *et al.* und Fratila-Appachiti *et al.* bestätigt.[DeG02] [DeG03][Fra06] Lie berechnete die entstehende Wärme in der Reaktionszone während Anodisation in Abhängigkeit von p, der Wärmekapazität ($C_{p0} = 0,1-0,5 \text{ Jg}^{-1}\text{K}^{-1}$) und der Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{p0} = 10^{-4} \cdot 10^{-2}$) amorpher anorganischer Materialien.[Lie98] Für die während dieser Arbeit durch direkte HA ermittelte p zwischen 10% und 15% wird bei Lie ein Temperaturanstieg von 15-30°C angegeben. Allerdings ist es fraglich, inwieweit diese Berechnungen und Messungen mit den tatsächlichen Temperaturen unmittelbar in der Reaktionsfront übereinstimmen. Abschätzungen unter Einbeziehung der Wärmekapazität des Elektrolyten und dessen Temperaturerhöhung während der hier gezeigten Anodisation ergaben freiwerdende Wärmemengen, die Temperaturen von deutlich über 100°C ermöglichen.

Das bedeutet, dass AAO bei direkter HA unter wesentlich höheren Temperaturen in



Abbildung 4.7: Schematische Darstellung der möglichen Ursachen von Druckspannung und Zugspannung in AAO-Porenstruktur unter Einfluss eines elektrischen Feldes, die zur Rissbildung entlang von Zellgrenzen führen.

der Reaktionszone gebildet wird, als während der MA. Da in der AAO-Porenstruktur ein Temperaturgradient existiert und die Wachstumsrate von HA-AAO extrem hoch ist, könnte dies dazu führen, dass HA-Oxid sehr schnell aus der heißen Reaktionszone in kühlere Bereiche herauswächst und regelrecht schockartig abkühlt.[Nag68] Dadurch könnten Fehlstellen in der Porenstruktur wie z.B. Hohlräume entlang der Zellgrenzen und Gaseinschlüsse in der Oxidmatrix nicht ausgeglichen werden und in der Struktur erhalten bleiben. Womöglich führt diese rapide Temperaturabnahme außerdem zu einem Schrumpfen der Zelle nach dem Herauswachsen aus der Reaktionszone, was zu einer Zugspannung zwischen den Zellen führen könnte. So könnte die Rissbildung zusätzlich begünstigt werden. Abbildung 4.7 zeigt schematisch die möglichen Faktoren, die zu Druck- und Zugspannung führen und somit die Rissbildung in AAO-Porenstrukturen begünstigen. Wird direkte HA-AAO bei Temperaturen unter 1°C hergestellt, bildet sich ein sehr dünnes und inhomogenes Oxid.

4.2.2 Zusätzliche mikroskopische Rissbildungen

Als eine zweite Art von mikroskopischen Rissen wurden Transversalrisse identifiziert. Sie sind charakterisiert als Brüche senkrecht zur Wachstumsrichtung der Porenstruktur und zeigen häufig ein stufenartiges Bruchverhalten entlang von Schnittkanten. Während direkter HA wird das AAO sich ständig ändernden Bedingungen unterworfen. Das bedeutet, jeder Abschnitt wurde unter anderen Bedingungen hinsichtlich U und j gebildet. Da j und U, wie bereits beschrieben, ξ und Strukturparameter wie z.B. D_{Int} direkt beeinflussen, folgt daraus, dass die einzelnen Abschnitte des AAO sich hinsichtlich ihres Betrages der innewohnenden mechanischen Spannung als auch der Strukturparameter voneinander unterscheiden müssen. Dadurch könnte eine zusätzliche mechanischen Spannung zwischen den einzelnen Abschnitten entstehen, die dazu führt, dass das AAO transversal reißt.

HA-AAO, welches mehrere Monate in einem klimatierten Raum gelagert wurde, zeigt eine deutliche Zunahme von Rissen entlang der Zellgrenzen und Querrisse bis hin zur völligen Zerstörung des Oxides. Frühere Arbeiten von Alwitt *et al.* und O'Sullivan *et al.* zeigen, dass AAO, welches einer Umgebung mit niedriger Luftfeuchte ausgesetzt ist, molekulares Wasser, das im Oxid gebunden ist, verliert. Wie bereits weiter oben erwähnt, nimmt mit Abnahme des Wassergehaltes die Zugspannung im Oxid zu.[Alw93a][Alw93b] [OSu68] Da klimatisierte Räume durch eine konstant niedrige Luftfeuchtigkeit charakterisiert sind, könnte die Lagerung unter Laborbedingungen zu einer allmählichen Dehydratisierung und somit zur einer Zunahme der Zugspannung im AAO führen, mit der Konsequenz einer fortschreitenden Degeneration des AAO.

4.3 Makroskopische Rissbildung

Einige makroskopische Risse existieren bereits vor Beendigung der Anodisation. Der Großteil der Risse bilden sich, wenn das AAO/Al-System Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist. Dieses Verhalten wurde auch von Wood *et al.* beobachtet.[Woo70] Al besitzt einen höheren Wärmeausdehnungskoeffizient ($\lambda_{Al} = 23, 1 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$) als Al₂O₃ ($\lambda_{Al_2O_3} = 8 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$). Durch die direkte HA wird eine deutliche Menge Wärme entwickelt, welche dazu führt, dass sich Al und Al₂O₃ am Porenboden ausdehnt. Substrat und AAO sind fest miteinander verbunden und das AAO müsste der Ausdehnung des Substrates folgen. Da im Reaktionsbereich wesentlich mehr Al vorhanden ist als Oxid, wird die Gesamtausdehnung von λ_{Al} dominiert.[Lel56][Alw93a] Aufgrund des wesentlich kleineren $\lambda_{Al_2O_3}$ kann das AAO der Ausdehnung des Substrates nicht vollständig folgen. Um die dadurch entstandene Zugspannung zu minimieren, reißt das AAO an zufälligen Punkten. Nach der gekühlten Anodisation ist das Al/AAO-System Umgebungsbedinungen mit Temperaturen von ca. 20 °C ausgesetzt. Die Temperatur erhöht sich also von 1°C auf Raumtemperatur, wodurch das gesamte Al/AAO-System bestrebt ist, sich auszudehnen. Da die Ausdehnung wiederum von Al dominiert wird, bilden sich neue Risse. Unterstützt wird die Bildung von Dehnungsrissen durch die wie oben beschriebene Schwächung der AAO-Porenstruktur. Ungekühlte HA hätte den Vorteil, dass eine nachträglich Wärmeausdehnung nicht stattfindet, allerdings hat sie den Nachteil, dass es durch die Wärmeentwicklung zu einem starken Auflösen des AAO durch den Elektrolyten kommt. Wood *et al.* berichteten, dass bei AAO welches durch weiche Anodisation mit H_2SO_4 bei einer Temperatur von 25°C hergestellt wurde, das Oxid kollabiert, wenn es nach dem Anodisationsvorgang getrocknet wird.[Woo70]

4.4 Zusammenfassung

AAO, das durch direkte HA hergestellt wurde, zeigt ausgeprägte makroskopische und mikroskopische Rissbildung. Es entstehen mirkoskopische Risse entlang von Zellgrenzen und Risse, die sich senkrecht zur Wachstumsrichtung des AAO ausbilden. Die Rissbildung als solches und deren Ursachen wurden bisher kaum in der Literatur diskutiert. Allerdings wurden für AAO verschiedene Beobachtungen hinsichtlich des Auftretens von Druck- und Zugspannung während und nach der Anodisation gemacht und ansatzweise versucht, deren Ursachen zu erklären.

Es wird davon ausgegangen, dass die Entstehung der Risse in AAO durch ein komplexes Zusammenspiel zwischen hohen Druck- und Zugspannungen während und nach der Bildung der AAO unter Bedingungnen der direkten HA verursacht und durch Faktoren wie der Bildung von Hohlräumen im Oxid und der Dehydrierung des Oxid unterstützt wird. Für eine umfassende Modellbildung bedarf es einer systematischen Untersuchung aller Faktoren, die die Rissbildung beeinflussen, damit genügend Daten für eine Simulation zur Verfügung stehen. Dies geht über den Rahmen dieser Arbeit hinaus.

Maßnahmen zur Reduzierung der Rissbildung in HA-AAO werden im folgenden Kapitel beschrieben.
Kapitel 5

Die modifizierte harte Anodisation mit verdünnter Schwefelsäure

Das Auftreten struktureller Defekte in Form von Rissbildung in AAO, das durch direkte HA hergestellt wurden, ist ein ernster Nachteil bezüglich praktischer Anwendbarkeit. Um die direkte H_2SO_4 -HA soweit zu optimieren, dass AAO mit ausreichender mechanischen Stabilität hergestellt werden kann, wurde ein Prozessweise übernommen, die erstmals für $H_2C_2O_4$ -HA beschrieben wurde.[Lee06a] In diesem Kapitel wird die modifizierte HA mit H_2SO_4 beschrieben und die Abhängigkeit der Strukturparameter der entstandenen AAO von den Prozessparametern diskutiert.

5.1 Stromdichte- und Spannungsprofil während modifizierter HA

Die Al-Substrate wurden, wie bereits in Kapitel 3.1.1 beschrieben, vorbehandelt. Anschließend wurde die modifizierte HA in einer elektrochemischen Zelle bei einer Temperatur von -1,5°C bis 1°C durchgeführt. Die modifizierte HA wurde in Abhängigkeit der Zielspannung U_T und der Stromdichte *j* untersucht. Die Zielspannung wurde dabei zwischen $U_T =$ 40-100 V variiert, für die Untersuchungen der Strukturparameter wurde sich dabei auf U_T = 40 V und $U_T = 65$ V konzentriert. Für die elektronenmikroskopische Untersuchungen wurde das AAO wie in Kapitel 3.1.3 beschrieben präpariert.

Die modifizierte HA beginnt unter Bedingungen der MA (0,3 moll⁻¹ H₂SO₄, 25 V). Dadurch kann sich ein dünnes AAO ausbilden, das zum einen das Al-Substrat gegen ein erhöhtes elektrisches Feld \vec{E} schützt und zum anderen ein gleichmäßigen Oxidwachstum ermöglicht. Nach 10 min unter MA-Bedingungen wird der Elektrolyt gegen 0,03 moll⁻¹ H₂SO₄ ausgetauscht und die Spannung U kontrolliert um 0,1 Vs⁻¹ erhöht, bis U_T erreicht wird. Dabei bleibt der Prozess vollständig spannungskontrolliert; j stieg an, solange U



Abbildung 5.1: Strom- und Spannungsprofil modifizierter HA bei $U_T = 40V$.

erhöht wird. Nachdem U_T erreicht ist, durchschreitet j ein Maximum und nimmt dann exponentiell mit der Zeit ab. Ähnliches Verhalten wurde auch für die HA mit Oxalsäure und Malonsäure beschrieben.[Lee06a][Lee07] Ein I-U-Profil für ein modifizierte HA bei $U_T = 40$ V ist in Abbildung 5.1 zu sehen.

5.1.1 Einfluss der Herstellungsparameter

Um die Abhängigkeit der Porenstruktur der modifizierten HA AAO von U_T und j zu untersuchen, wurden AAO zwischen 15 min und 180 min bei $U_T = 40$ V bzw. $U_T =$ 65 V anodisiert. Es zeigte sich, dass j für $U_T = 40$ V, in den ersten Minuten nachdem U_T erreicht wurde, einen Wert von 127 mAcm⁻² überschreiten muss, damit sich ein geschlossener AAO Film ausbilden kann. Für $U_T = 65$ V sollte j durch genügend Kühlung unterhalb eines Wertes von 380 mAcm⁻² gehalten werden, um starke Burningdefekte im AAO zu verhindern. Abbildung 5.2 und 5.4 zeigen exemplarisch REM-Aufnahmen von selbstgeordneten AAO, die durch modifizierte HA bei $U_T = 40$ V bzw. $U_T = 65$ V hergestellt wurde.



Abbildung 5.2: REM-Aufnahmen von geöffneten Rückseiten von AAO-Porenstruktur hergestellt durch modifzierte HA bei $U_T = 40$ V in Abhängigkeit von j.



Abbildung 5.3: Strukturparameter in Abbhängigkeit der Stromdichten ($U_T = 40$ V): a) D_{Int} und dazugehörige k, b) $A_{Dom,max}$ bzw. $N_{Tri,max}$ der größten abgebildeten Domäne und c) T_{Ox} und ϵ .

j	Σ	D_{Int}	σ	α	σ	k	$A_{Dom,max}$	T_{Ox}	τ	ϵ	p
[mAcm ⁻²]	Poren	[nm]	[nm]	[°]	[°]	$[nmV^{-1}]$	$[\mu m^2]$	$[\mu m]$	[min]	$[\mu mh^{-1}]$	[%]
127	13362	66,5	5,0	60,0	6,1	1,67	1,13	95,5	15	315,58	18,51
73	12604	66,0	5,5	60,2	6,6	1,65	1,26	127,5	30	232,05	17,10
60	10268	73,5	5,5	60,2	5,4	1,84	6,37	246,5	60	234,89	19,23
45	10311	73,5	6,0	60,1	5,3	1,84	7,64	325	90	209,75	19,87
41	8719	79,0	5,0	60,2	5,2	1,98	7,85	347,5	120	169,56	15,58
28	5016	80,0	6,0	60,2	5,6	2,00	1,44	358,5	180	117,56	11,95

Tabelle 5.1: Parameter der AAO-Porenstruktur in Abhängigkeit von j ($U_T = 40$ V modifizierte HA).



Abbildung 5.4: REM-Aufnahmen von geöffneten Rückseiten von AAO-Porenstruktur hergestellt durch modifzierte HA bei $U_T = 65$ V in Abhängigkeit von j.



Abbildung 5.5: Strukturparameter in Abbhängigkeit der Stromdichten ($U_T = 65$ V): a) D_{Int} und dazugehörige k, b) $A_{Dom,max}$ bzw. $N_{Tri,max}$ der größten abgebildeten Domäne und c) T_{Ox} und ϵ .

Für $U_T = 40$ V zeigt sich qualitativ eine gute Ordnung für alle festgestellten Beispiele. Ob sich D_{Int} oder der Ordnungsgrad mit j ändert, kann qualitativ nicht gesagt werden. Für $U_T = 65$ V ist dagegen klar erkennbar, dass für j = 135 mAcm⁻² die Porenstruktur kaum Ordnung aufweist. Für j = 65 mAcm⁻² und j = 34 mAcm⁻² ist die Porenordnung deutlich besser, verschlechtert sich aber wieder für j = 25 mAcm⁻². D_{Int} von $U_T = 65$ V ist größer als D_{Int} von $U_T = 40$ V. Das Oxid bei $U_T = 40$ V ist transparent und zeigt eine gelbgrüne Farbe deren Intensität mit t_T zunimmt. Bei $U_T = 65$ V entsteht hellgraues Oxid, welches nicht transparent ist. In Abbildung 5.3 und 5.5 sind dargestellt a) D_{Int} und

j	Σ	D_{Int}	σ	α	σ	k	$A_{Dom,max}$	T_{Ox}	τ	ϵ	p
[mAcm ⁻²]	Poren	[nm]	[nm]	[°]	[°]	$[nmV^{-1}]$	$[\mu m^2]$	[μm]	[min]	$\left[\mumh^{-1} ight]$	[%]
135	10783	110,5	15,5	61,1	11,6	1,70	0,28	163,5	15	436,65	17,24
81	5196	102,0	8,5	59,8	6,7	1,57	1,99	208,5	30	333,90	10,40
65	4267	109,5	10,0	60,4	7,1	1,69	1,23	269,0	45	307,62	13,64
50	4346	112,5	9,0	60,4	7,3	1,73	1,66	307,5	60	273,47	12,63
34	4676	114,0	8,5	60,4	6,0	1,76	4,85	350,0	90	215,46	17,01
25	3920	119,5	13,5	61,2	9,4	1,84	0,37	395,0	120	185,93	13,77

Tabelle 5.2: Parameter der AAO-Porenstruktur in Abhängigkeit von j ($U_T = 65$ V modifizierte HA).

k, b) $A_{Dom,max}$ und $N_{Tri,max}$ sowie c) T_{Ox} und ϵ in Abhängigkeit von j für $U_T = 40$ V bzw. $U_T = 65$ V. In den Tabellen 5.1 und 5.2 sind die ermittelten Werte für $U_T = 40$ V und $U_T = 65$ V in Abhängigkeit von j einzeln aufgeführt.

Bei der quantitativen Analyse der Porenstrukturen zeigt sich, dass D_{Int} indirekt proportional zu j ist. So steigt D_{Int} für $U_T = 40$ V von 66,5 nm ($\sigma = 5$ nm) für j = 127mAcm⁻² auf 80 nm ($\sigma = 6$ nm) für j = 27 mAcm⁻². Die Proportionalitätskonstante ksteigt von k = 1,67 nmV⁻¹ (j = 127 mAcm⁻²) auf k = 2,00 nmV⁻¹ (j = 27 mAcm⁻²).

Für $U_T = 65$ V ändert sich D_{Int} von 102 nm ($\sigma = 8,5$ nm) für j = 81 mAcm⁻² auf 114 nm ($\sigma = 8,5$ nm) für j = 34 mAcm⁻². Für j = 135mAcm⁻² und j = 25 mAcm⁻² ergeben sich D_{Int} von 110,5 nm ($\sigma = 15,5$ nm) bzw. 119 nm ($\sigma = 13,5$ nm), allerdings zeigen die Porenstrukturen hier kaum Ordnung. Für $U_T = 65$ V scheint es also einen eingeschränkten Bereich von j zu geben, in dem ausreichend hohe Porenordnung auftritt. Für geordnete Porenstrukturen von $U_T = 65$ V ergeben sich k = 1,57-1,76 nmV⁻¹. So ist k für modifizierte HA, wie bei direkter HA, deutlich kleiner als für MA. Dies wurde auch für H₂C₂O₄, H₃PO₄ und H₄C₃O₄ gezeigt.[Lee06a][Li06][Lee07]

Bei der Berechnung der Fläche der größten identifizierten Domäne stellte sich ebenfalls heraus, dass ein optimales j existiert. Sowohl für $U_T = 40$ V als auch $U_T = 65$ V steigt die Domänengröße mit der Zeit an, erreicht ein Maximum und fällt dann wieder ab. So ist für $U_T = 40$ V und j = 127 mAcm⁻² $A_{Dom,max} = 1,13 \ \mu m^2$ und steigt bis $A_{Dom,max}$ $= 7,85 \ \mu m^2$ für $j = 41 \text{ mAcm}^{-2}$. Für $j = 27 \text{ mAcm}^{-2}$, sinkt $A_{Dom,max}$ wieder auf einen Wert von 1,44 μm^2 . Für $U_T = 65$ V ergibt sich ein ähnliches Bild. Im Stromdichtebereich für geordneten Porenwachstum steigt $A_{Dom,max}$ von 1,99 μm^2 für $j = 81 \text{ mAcm}^{-2}$ auf $4,85 \ \mu m^2$ für $j = 50 \text{ mAcm}^{-2}$. Danach fällt $A_{Dom,max}$ wieder ab und erreicht für j = 34mAcm⁻² einen Wert von 1,23 μm^2 . Für $j = 135 \text{ mAcm}^{-2}$ und $j = 25 \text{ mAcm}^{-2}$ erreicht $A_{Dom,max}$ lediglich 0,28 μm^2 bzw. 0,37 μm^2 .

Wie bereits für direkte HA, lässt sich für die modifizierte HA schließen, dass bei konstantem U_T auch j konstant gehalten werden muß, um D_{Int} und die Langreichweitenordnung konstant zu halten. Während dieses bei HA mit H₂C₂O₄ durch Zugabe von frischer Säure bei Erreichen eines bestimmten j-Bereiches erreicht werden kann, konnte dies für HA mit H₂SO₄ nicht realisiert werden.[Lee06a] Bei der Zugabe von verschiedenen Mengen bzw. Konzentrationen frischen Elektrolytes reagierte der Anodisationsprozess entweder gar nicht oder unkontrollierbar stark und nicht reproduzierbar.

AAO, dass mit modifizierter HA hergestellt wurde, weist ebenfalls deutlich höhere Wachstumsraten auf als MA-AAO. So erreicht AAO für $\tau = 15$ min und $U_T = 40$ V eine Oxiddicke $T_{Ox} = 95 \ \mu\text{m}$, die bis auf $T_{Ox} = 360 \ \mu\text{m}$ für $\tau = 180 \ \text{min}$ anwächst. Für $U_T =$ 65 V ist $T_{Ox} = 155 \ \mu\text{m}$ für $\tau = 15 \ \text{min}$ und erreicht $T_{Ox} = 400 \ \mu\text{m}$ für $\tau = 120 \ \text{min}$. Das



Abbildung 5.6: a) Dicke des Barriereoxides modifizierter HA in Abhängigkeit von U_T und j; b) exemplarische Stromprofile für modifizerte HA-AAO und j bei Unterbrechung der Anodisation, an denen die Bestimmung der Barriereoxiddicke durchgeführt wurde; c) Dicke des Barriereoxides modifizierter HA in Abhängigkeit vom Integrals von j.

sind Wachstumsraten von 330 μ m h^{-1} ($U_T = 40$ V, 180 min) und 450 μ m h^{-1} ($U_T = 65$ V, 120 min).

Die Porosität p ist für modifizierte HA höher als für direkte HA und MA. Sie liegt bei $U_T = 40$ V zwischen 11,95 % für j = 27 mAcm⁻² und 19,87 % für j = 45 mAcm⁻² und bei geordneten Porenstrukturen für $U_T = 65$ V zwischen 10,40 % bei j = 81 mAcm⁻² und 17,01 % j = 34 mAcm⁻².

Für AAO modifizierter HA wurde mittels Reanodisation, wie in Kapitel 3.3.3 beschrieben, die Dicke des Barriereoxides am Porenboden bestimmt. Abbildung 5.6a) zeigt ω_{HA} für $U_T = 40$ V und $U_T = 65$ V. Das Barriereoxid wurde in Abhängigkeit von j bestimmt, d.h. die Anodisation wurde unterbrochen als j = 38 mAcm⁻², 64 mAcm⁻², 96 mAcm⁻² und 127 mAcm⁻² für $U_T = 40$ V sowie j = 64 mAcm⁻², 96 mAcm⁻², 127 mAcm⁻² und 191 mAcm⁻² für $U_T = 65$ V erreicht wurden.

Für $U_T = 40$ V ergibt sich ein mittleres ω_{HA} von 0,911 nmV⁻¹ ($d_B = 36$ nm) und für $U_T = 65$ V ein mittleres ω_{HA} von 0,687 nmV⁻¹ ($d_B = 45$ nm). Es zeigt sich wie für die direkte HA, dass ω_{HA} deutlich kleiner ist als $\omega_{MA} \approx 1,3$ nmV⁻¹ und dass ω_{HA} für $U_T = 65$ V kleiner ist als für $U_T = 40$ V. Allerdings ist eine Abhängigkeit von j nicht zu erkennen. Betrachtet man die Stromprofile der einzelnen Anodisationen sieht man, dass sich diese stark von einander unterscheiden. Exemplarische Beispiele sind in Abbildung 5.6b) zu sehen. Trägt man nun ω_{MA} in Abhängigkeit vom Summe von j auf, zeigt sich der Trend (Abbildung 5.6c), dass ω_{HA} mit Zunahme des Summe von j abnimmt. Das lässt vermuten, dass nicht nur die aktuellen Bedingungen die ω_{MA} bestimmen, sondern es auch von Bedeutung ist, welche Bedingungen (z.B. Maximalwert von j oder Abnahmegeschwindigkeit von j) im voraus auf die momentane Oxidbildung einwirkten. Für AAO, das durch modifizierte HA mit H₂C₂O₄ und H₃PO₄ hergestellt wurde, wurde ein ω_{HA} von

1,0 nmV⁻¹ bzw. 0,62-0,77 nmV⁻¹ angegeben. [Lee07]

5.1.2 Strukturelle Integrität der modifizierten HA-AAO

Im Vergleich zu AAO, welches durch direkte HA hergestellt wurde, konnte für AAO, welches durch modifizierte HA hergestellt wurde, ein stark reduziertes Auftreten der Rissbildung beobachtet werden. Abbildung 5.7a) und b) zeigen Aufnahmen von AAO mit einem optischen Mikroskop welche bei $U_T = 40$ V durch a) direkte HA und b) modifizierte HA hergestellt wurden. Die geringere Rissbildung in Abbildung 5.7b) im Vergleich zu Abbildung 5.7a) ist deutlich zu erkennen.



Abbildung 5.7: a) Lichtmikroskopaufnahme einer AAO-Membran direkter HA, b) Lichtmikroskopaufnahme einer AAO-Membran modifizierter HA, c) SEM-Aufnahme einer AAO-Porenstruktur direkter HA und d) SEM-Aufnahme einer AAO-Porenstruktur modifizierter HA.

Im Parameterbereich geordneter Porenstrukturen konnte Rissbildung entlang der Zellgrenzen nicht beobachtet werden. Allerdings zeigt AAO, welches durch modifizierte HA bei $U_T = 65$ V hergestellt wurde, wellige Verformungen im Größenbereich einiger μ m über



Abbildung 5.8: Risse entlang der Zellgrenzen in AAO-Porenstruktur modifizierter HA mit $U_T =$ 100 V.

die gesamte Probenoberfläche, hervorgerufen durch plastische Verformungen des AAO und des darunter liegenden Al-Substrates. Abbildung 5.7 zeigt REM-Aufnahmen von AAO, welches bei $U_T = 65$ V durch c) direkte HA und d) modifizierter HA hergestellt wurde. In Abbildung 5.7c) ist Rissbildung in direkten HA-AAO entlang der Zellgrenzen zu sehen. Dagegen findet man in modifizierten HA-AAO (Abbildung 5.7d)) plastische Deformation, welches zu lokalem Verlust der Porenordnung führt. Als Ursache dieser Verformungen wird eine hohe lokale Wärmeentwicklung angenommen, die zu einer stärkeren lokalen thermischen Ausdehnung des Oxides und Al führt als in der Umgebung, wodurch Oxid und Al gezwungen sind, sich aufzuwellen. Wurde die modifizierte HA bei Temperaturen unter -1,5°C durchgeführt, kam es zu einer starken Abnahme von j, nachdem die maximale jdurchschritten wurde, da der Elektrolyt einfror und die Reaktion zum Erliegen kam.

Die Verminderung der Rissbildung könnte dadurch erklärt werden, dass der gesamte modifizierte HA-Prozess spannungskontrolliert stattfindet. Bei direkter HA ist das Oxid vor allem zu Beginn des Prozesses, wenn es noch dünn ist, einem konstant hohen j und damit einhergehenden hohen Druck- und Zugspannungen ausgesetzt. Dagegen beginnt modifizierte HA unter MA-Bedingungen, unter denen sich so ein dünner stabiler Oxidfilm ausbilden kann, der sich durch die kontrollierte Erhöhung von U weiter aufbauen kann. Beim Erreichen von U_T treten auch bei der modifizierten HA hohe j auf, allerdings für wesentlich kürzere Zeitabschnitte. Das Oxid, welches zu diesem Zeitpunkt bereits entstanden ist, kann den nun auftretenden Druck- und Zugspannungen besser standhalten als im Falle von direkter HA.

Die strukturelle Qualität des AAO aus modifizierter HA hängt stark von dem entstehenden j und der Wärmeproduktion während des modifizierten HA-Prozess ab. AAO der modifizierten HA, das mit $U_T \geq 75$ V hergestellt wurde, gingen einher mit einem starken Anstieg von j und vermehrter Ausbildung von Rissen und plastischer Verformung des AAO und des Al-Substrates. In Abbildung 5.8 ist AAO zu sehen, welches mit modifizierter HA bei $U_T = 100$ V hergestellt wurde. Man sieht, dass sich Risse entlang der Zellgrenzen ausgebildet haben. Es ist wahrscheinlich, dass hier die Entstehung eines sehr hohen \vec{E} und das Freiwerden von sehr viel Wärme, die trotz der Kühlung der elektrochemischen Zelle auf -1,5°C nicht mehr ausreichend von der Reaktionsfront abgeführt werden konnte, zu so hoher thermischer Belastung sowie Druck- und Zugspannungen im Oxid führten, dass die beschriebenen strukturellen Defekte verursacht wurden.

5.2 Einfluss der Substratdicke

Um den Einfluss des Al-Substrates auf die Ausbildung von Dehnungsrissen zu untersuchen, wurde für die modifizierte HA neben der allgemein benutzten 500 μ m dicken Al-Substraten auch Al-Substraten mit Dicken von 250 μ m und 1000 μ m verwandt. Die Abbildungen 5.9 und 5.10 zeigen AAO-Membrane, die durch modifizierte HA bei $U_T =$ 40 V bzw. $U_T = 65$ V hergestellt wurden. Nach der Anodisation wurde das Al-Substrat selektiv entfernt.

Für modifizierte HA mit $U_T = 40$ V (Abbildung 5.9) zeigt sich bei einer Al-Substratdicke von 250 μ m, keine Rissbildung. Wird die Substratdicke auf 500 μ m erhöht, tritt vereinzelt Rissbildung auf, die allerdings geringer ist als für direkte HA (Abbildung 4.3). Bei Substratdicken von 1000 μ m ist die Rissbildung signifikant und kleinverzweigt. Für modifizierte HA mit $U_T = 65$ V (Abbildung 5.10) ist für alle drei Substratdicken keine Rissbildung auszumachen.

Diese Beobachtungen können wie folgt erklärt werden: Je mehr sich das Verhältnis zwischen AAO und Al zu Gunsten des Oxides verschiebt, desto mehr Einfluss bekommt $\lambda_{Al_2O_3}$ auf die Gesamtausdehnung. Das AAO kann so der Ausdehnung des Al-Substrates entgegenwirken. Neben der Wärmeausdehnung ist ebenfalls ξ von Bedeutung. So wurde für $U_T = 40$ V ein mittleres $\xi = 2,6$ und für $U_T = 65$ V ein mittleres $\xi = 3,7$ ermittelt. Es entsteht also bei modifizierter HA im Vergleich zu direkter HA mehr AAO pro verbrauchtes Al, welches der Ausdehnung des Al entgegenwirken kann.

Wie oben gezeigt, beobachtet man bei $U_T = 40$ V modifizierter HA unter Verwendung eines 250 μ m dicken Oxides keine Rissbildung. Dafür ist das Al-Substrat nach der Anodisation deutlich deformiert (Abbildung 5.11). Eine Deformation des Al-Substrates mit Dicken von 500 μ m und 1000 μ m wurde nicht beobachtet. Bei modifizierter HA mit $U_T = 65$ V entsteht ein dickeres Oxid als bei $U_T = 40$ V und auch ξ ist deutlich höher.



Abbildung 5.9: AAO-Membrane modifizierter HA ($U_T = 40$ V) für Substratdicken mit 250 μ m, 500 μ m und 1000 μ m.



Abbildung 5.10: AAO-Membrane modifizierter HA ($U_T = 65$ V) für Substratdicken mit 250 μ m, 500 μ m und 1000 μ m.



Abbildung 5.11: Al-Substrate nach modifizierter HA mit $U_T = 40$ V und $U_T = 65$ V.

Betrachtet man ein 250 μ m dickes Oxid nach der Anodisation (Abbildung 5.11), ist hier auch die Deformation wesentlich prägnanter. Für Substratdicken von 500 μ m ist immerhin noch eine Wölbung des Substrates zu beobachten. Für 1000 μ m Oxiddicke kann eine Deformation des Substrates nicht mehr beobachtet werden, dennoch konnte das AAO der Ausdehnung des Substrates so weit entgegenwirken, dass keine Rissbilung entsteht.

Ein weiter Faktor, der berücksichtigt werden muss, ist, wenn U_T bei der modifizierten HA erreicht wird, ist das AAO bei $U_T = 40$ V dünner ist als bei $U_T = 65$ V, d.h. wenn j und somit die Temperaturen noch hoch sind, kann ersteres der Wärmeausdehnung des Substrates weniger entgegenwirken als letzteres. AAO, das bei modifizierter HA mit U_T = 40 V hergestellt wird, wird also hinsichtlich der Substrat- und Oxidausdehnung unter ungünstigeren Bedingungen hergestellt als AAO bei modifizierter HA mit $U_T = 65$ V.

5.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die modifizierte HA mit H_2SO_4 beschrieben und die Abhängigkeit der Strukturparameter der entstandenen AAO von den Prozessbedingungen diskutiert. Der Prozess wurde soweit verändert, dass über die gesamte Anodisation potentiostatische Bedingungen aufrechterhalten werden können.

Für modifizierte HA zeigt sich, dass wie für direkte HA mit H_2SO_4 mit abnehmender *j* der mittlere Porenabstand zunimmt. Für die modifizerte HA gibt es einen obtimalen Bereich für *j*, in dem Porenordung auftritt und bei dem $A_{Dom,max}$ ein Maximum erreicht.

Wie auch für direkte HA gefunden, sind die Änderung der Dicke des Barriereoxid und die Proportionalitätskonstante der Porenstrukturen kleiner als bei MA.

AAO, das durch modifizierte HA hergestellt wurde, ist mechanisch deutlich stabiler als AAO, das durch direkte HA hergestellt wurde. Mikroskopische Querrisse und Risse entlang der Zellgrenzen konnten für Bedingungen geordneter Porenstrukturen und $U_T \prec$ 70 V nicht beobachtet werden. Allerdings kommt es bei modifizierter HA mit $U_T \geq 65$ V zu welliger Deformation von AAO und Al, welches zu einem lokalen Verlust der Porenordnung führt. Durch eine geeignete Wahl der Dicke des Al-Substrats konnten Dehnungsrisse im AAO vermieden werden.

Kapitel 6

Oszillation des Porendurchmessers

In diesem Kapitel wird das Phänomen der Oszillation von Porendurchmessern beschrieben, das bei der HA mit H_2SO_4 auftritt und zum ersten Mal im Rahmen dieser Arbeit beobachtet wurde.

6.1 Oszillierende Porendurchmessers in AAO direkter HA

Poröses AAO, das in einem Spannungsbereich von U = 27-32 V entstanden ist, zeigt periodische Oszillationen des Porendurchmesser.[Sch08] Wie schon in Kapitel 3.2 erwähnt, zeigt das Spannungsprofil der direkten HA in diesem Bereich eine Schulter. In Abbildung 6.1 sind TEM-Aufnahmen von Querschnitten verschiedener HA-AAO zu sehen. Abbildung 6.1 zeigt dabei eine Wellenlänge der Oszillation von ca. 150 nm. Außerdem zeigt sich über den gesamten Bereich, dass sich die Durchmesseroszillation zwischen den einzelnen Poren in Phase befindet.

Wie in Kapitel 3.1.4 erwähnt, bestimmt j die Dauer des galvanostatischen Modus. Je kleiner j, desto langsamer der Anstieg von U bis zum Erreichen von U_T und dem Übergang zum potentiostatischen Modus. Somit bestimmt j auch, wie lange U im Bereich U = 27-32 V ansteigt. Je länger dieser Zeitabschnitt, desto länger auch der Abschnitt der oszillierenden Poren, wie die TEM-Untersuchungen zeigten. So zeigt z.B. Abbildung 6.2 eine HA-AAO, die mit j = 200 mAcm⁻² unter galvanostatischen Bedingungen hergestellt wurde. Die Länge der Oszillationen aufweisenden Porensegmente beträgt hier ca. 8,73 μ m. Für HA-AAO, die mit $j \geq 750$ mAcm⁻² hergestellt wurden, werden keine Porenoszillationen gefunden. Hier wird dafür der Spannungsanstieg so groß, dass sich die Schulter im Bereich U = 27-32 V nicht mehr ausbildet.

Weiterhin bemerkenswert ist, dass die Oszillation bei allen Poren zur gleichen Zeit einsetzt und wieder abbricht. Das läßt darauf schließen, dass die Oszillationen miteinander



Abbildung 6.1: Poren mit Oszillation im Durchmesser die bei direkter HA mit $j = 100 \text{ mAcm}^{-2}$ entstehen a) $U_T = 40 \text{ V b}$ $U_T = 65 \text{ V}$.

gekoppelt sind.

Abbildung 6.3 zeigt ein U-Profil für $U_T = 40$ V bei $j = 200 \text{ mAcm}^{-2}$ und $j = 1000 \text{ mAcm}^{-2}$. Deutlich zu sehen ist die Schulter bei U = 27-32 V für $j = 200 \text{ mAcm}^{-2}$, welche für $j = 1000 \text{ mAcm}^{-2}$ nicht auftritt. Dagegen zeigt U schon vorher einen starken Anstieg. Offensichtlich ist, dass die Bildung der Oszillationen mit dem Übergang von MA-Bedingungen zu HA-Bedingungen einhergehen, dennoch ist bis jetzt der Mechanismus, der zu dieser Porenform führt, nicht verstanden.

Periodische Oszillation wird auch bei Anodisation von Silizium unter hohen elektrischen Feldern beobachtet. So kann während potentiostatischer Anodisation periodische Oszillation im Stromprofil und bei galvanostatischer Anodisation im Spannungsprofil beobachtet werden. Um dieses Phänomen erklären zu können, wurden verschiedene Modelle von Föll, Lehmann, Lewerenz und Chazaviel aufgestellt [Sch04]. Das Modell von Lehmann führt die Oszillation auf einen Änderung der Oxideigenschaften während der Anodisation zurück. [Leh96] So schlägt er für die galvanostatische Anodisation mit fluorhaltigem Elektrolyten folgenden Vorgang vor: Unter dem Einfluss einer hohen Feldstärke \vec{E} entsteht ein sehr kompaktes Oxid, dessen Auflösungsrate niedriger ist als dessen Bildungsrate. Dieses Oxid wird rasch aufgebaut, dabei steigt U, bis nicht mehr genügend Ladung fließen kann, um kompaktes Oxid zu bilden. Nun wird das Oxid in ein weniger kompaktes Oxid umgebaut, welches durchlässiger für den Ladungsfluss und dessen Auflösungsrate niedriger ist als dessen Bildungsrate. Dieses Oxid kann schneller abgebaut werden. Dadurch kommt es zu einem Abfall von U. Es kann wieder mehr Ladung fließen, wodurch sich \vec{E} wieder



Abbildung 6.2: Poren mit Oszillation im Durchmesser die bei direkter HA mit $j = 200 \text{ mAcm}^{-2}$ entstehen ($U_T = 65 \text{ V}$).



Abbildung 6.3: Spannungsverlauf für $U_T = 40$ mit j = 200 mAcm⁻² und j = 1000 mAcm⁻².

erhöht und kompaktes Oxid gebildet werden kann. Der Prozess beginnt wieder von neuem und verursacht das beobachtet oszillierendes Verhalten von U.

Uberträgt man dieses Modell auf die Bildung von porösem AAO, könnte man die Ausbildung von oszillierenden Poren auf die Bildung von Oxid mit unterschiedlichen Eigenschaften hinsichtlich der Auflösungs- und Bildungsraten zurückführen. So könnte in Bereichen mit minimalen Porendurchmessern kompaktes Oxid mit niedriger Auflösungsrate und in Bereichen maximaler Porendurchmessern durchlässigeres Oxid mit hoher Auflösungsrate entstehen. Da die Änderung des Porendurchmessers eine Änderung von E an den Porenböden verursacht, müsste es unter galvanostatischen Bedingungen zu einer oszillierenden Änderung von U kommen. Zieht man Abbildung 6.2 mit einem oszillierten Porenabschnitt von 8,5 μ m heran und einer Dauer zum Durchschreiten der U-Schulter von ca. 150 s, in dem dieser Abschnitt bei 200 m Acm^{-2} gebildet wird (Abbildung 6.3), so ergibt sich eine Wachstumsgeschwindigkeit von 57 nms⁻¹. Während der Anodisation wird ein Messwert pro Sekunde aufgenommen. Da die Wellenlänge der Oszillation ca. 150 nm ist, ergibt sich daraus, dass während der Entstehung einer Wellenlänge 2,6 Messwerte aufgenommen werden. Wenn die Auflösung der Messgeräte fein genug ist, kann diese Oszillation der Spannung erfasst werden (Nyquist-Shannon-Abtasttheorem). Die Auflösungsrate des verwendeten Keithlev 2430 ist mit 2,5 mV angegeben und wird als ausreichend betrachtet, mögliche Oszillationen sichtbar zu machen. Allerdings können Oszillationen im Spannungsprofil nicht beobachtet werden.

6.2 Oszillierende Porendurchmessers in AAO modifizierter HA

Abbildung 6.4 zeigt einen SEM-Querschnitt einer AAO, die mittels modifizierter HA $(U_T = 65 \text{ V})$ hergestellt wurde. Man sieht Poren, die teilwiese durch das Porenzentrum, teilweise entlang der Zellgrenzen gebrochen sind. Die Wachstumsrichtung der Poren ist durch den weißen Pfeil im Bild gekennzeichnet. Die senkrecht zur Wachstumsrichtung verlaufende Schraffierung deutet darauf hin, dass auch während der modifizierten HA oszillierendes Porenwachstum auftritt. Der Gesamtbereich der Oszillation hat eine Länge von ca. 6,5 μ m und tritt in unmittelbarer Nähe zur Oxidoberseite auf. Das läßt vermuten, dass das oszillierende Porenwachstum während des kontrollierten U-Anstieges auftritt. Oszillierendes Porenwachstum tritt also nicht nur unter galvanostatischen Bedingungen, sondern auch unter potentiostatischen Bedingungen auf. Die Wellenlänge der Oszillation ist mit ca. 120 nm etwas kürzer als für direkte HA.



Abbildung 6.4: SEM-Querschnitt eines Porenabschnittes in AAO hergestellt durch modifizierte HA $(U_T = 65 \text{ V})$; der Pfeil symbolisiert die Wachstumrichtung des AAO.

6.3 Zusammenfassung

Oszillationen des Porendurchmessers in AAO konnten sowohl für direkte HA als auch für modifizierte HA beobachtet werden. Die Oszillation der einzelnen Poren ist in Phase und hat eine Wellenlänge von 120-150 nm. Für direkte HA konnte beobachtet werden, dass die Länge des Abschnittes in dem die Oszillation auftritt, umgekehrt proportional zu j ist.

Diese Oszillationen können nicht mit dem Lehmannschen Modell der Oszillationen während der anodischen Oxidation von Silizium beschrieben werden.

Kapitel 7

Anwendung der harte Anodisation mit H_2SO_4

In diesem Kapitel soll kurz ein Ausblick gegeben werden, wie die Eigenschaften von HA-AAO, das unter der Verwendung von H_2SO_4 als Elektrolyten hergestellt wird, genutzt werden können, um AAO-Strukturen gezielt zu entwerfen.

7.1 Gezieltes Strukturdesign von AAO

Auf Grund der strukturellen Defekte und der unzureichenden Kontrollierbarkeit der strukturellen Parameter (z.B. D_{Int}) ist die Nutzung der HA-AAO für nanotechnologische Anwendungen stark eingeschränkt. In Zusammenarbeit mit Dr. Woo Lee konnte die H₂SO₄-HA allerdings für das gezielte Strukturdesign von AAO basierend auf gepulster Anodisation verwendet werden.[Lee08]

Die gepulste Anodisation wurde für die industrielle Herstellung von AAO entwickelt. Durch sie ist es möglich, hartes und dickes AAO bei Raumtemperatur herzustellen. Dabei kann zwischen potentiostatisch gepulster und galvanostatisch gepulster Anodisation unterschieden werden. Je nach Elektrolyt und Prozess werden verschiedene Pulsformen für die Anodisation verwendet. Diese haben dabei die Gemeinsamkeit, dass sich Pulse hoher Spannung bzw. Stromdichte mit Phasen niedriger Spannung bzw. Stromdichte periodisch abwechseln.[Yok82][Ras94] Während in den Phasen hoher Spannung bzw. Stromdichte Oxid aufgebaut wird, kann in Phasen niedriger Spannung bzw. Stromdichte Wärme besser abgeführt und dadurch Kühlleistung eingespart werden. Ein weiterer Vorteil der gepulsten Anodisation ist, dass als Substrat Al-Legierungen mit Anteilen von Mg, Si und Cu verwendet werden können, bei denen unter herkömmlichen Anodisationsverfahren so genanntes Pitting auftritt. Unter Pitting versteht man den direkten Angriff des Elektrolyten auf die Al-Oberfläche, ohne Ausbildung einer Oxidschicht, es entsteht Lochfraß. Die



Abbildung 7.1: Schematische Darstellung einer Pulssequenz bestehend aus einem MA-Puls und einem HA-Puls.

Prozessführung der gepulsten Anodisation ist kostengünstiger als die ungepulste HA.

Für die Herstellung gezielt gestaltetes AAO wurden potentiostatische Pulssequenzen, bestehend aus Pulsen niedriger Spannungen, unter denen MA-Bedingungen erfüllt werden, gefolgt von Pulsen hoher Spannug mit HA-Bedingungen verwendet. Zu beachten ist hierbei, dass die Pulsparameter wie die U und Pulsdauer (τ) für die MA-Pulse (U_{MA}, τ_{MA}) und HA-Pulse (U_{HA}, τ_{HA}) so gewählt werden, dass die resultierenden D_{Int} zusammenpassen. Ist dies nicht der Fall, entstehen ungeordnete und verzweigte Poren.

Abbildung 7.1 zeigt eine schematische Darstellung eines typischer Spannungs- und Stromdichteprofils während einer Pulssequenz. Für den MA-Puls ist U niedrig; j durchläuft nach der Initialisierungsphase ein Miniumum, steigt wieder an und verläuft konstant auf niedrigem Niveau. Während des HA-Pulses ist U höher; j zeigt nach der Initialisierung einen steilen Anstieg auf ein Maximum und fällt dann exponentiell ab.

In Abbildung 7.2 ist eine SEM-Aufnahme des Querschnitts einer AAO zu sehen, die mit gepulster HA unter der Verwendung von H₂SO₄ hergestellt wurde. Dabei wurde mit $U_{MA} = 25$ V und $\tau_{MA} = 120$ s für die MA-Pulse und $U_{HA} = 35$ V und $\tau_{HA} = 0,5$ s für HA-Pulse gearbeitet. Auf Grund der Wachstumsrate für HA-AAO können für HA-Pulse wesentlich niedrigere τ_{HA} verwendet werden. Das unterschiedlichen Bruchverhaltens von HA-AAO und MA-AAO macht die jeweiligen Schichten deutlich voneinander unter-



Abbildung 7.2: SEM-Querschnitt einer AAO die durch gepulste Anodisation hergestellt wurde.

scheidbar. So zeigt AAO, welche unter MA-Pulsen entstanden ist, Bruchbildung durch das Porenzentrum, während AAO, welches unter HA-Pulsen entstanden ist, Bruchbildung entlang der Zellgrenzen aufweist. Auf Grund der höheren Porosität von HA-AAO im Vergleich zu MA-AAO unter Verwendung von H_2SO_4 entstehen dabei Poren mit modulierten Porendurchmessern. Diese Besonderheit kann durch eine zusätzliche chemische Ätzung der Poren in 5wt% H_3PO_4 verstärkt werden. Da HA-AAO mehr Verunreinigungen im Oxid aufweist, löst es sich schneller auf, wodurch sich die Unterschiede in den Porendurchmessern vergrößern. Dieser Vorgang kann soweit fortgesetzt werden, bis die Schichten, die unter HA-Pulsen gebildet wurden, vollständig aufgelöst sind und freistehende MA-Plättchen, wie in Abbildung 7.3a) zu sehen, mit definierter Dicke entstehen. Die Herstellung definierter AAO-Membranen mit solchen geringen Dicken ist durch konventionelle Methoden nur mit sehr hohem Aufwand realisierbar.

Die Infiltration von Polymeren in gepulstes AAO ermöglicht die Herstellung von dreidimensionalen Polymer/AAO-Verbunden. Dabei wird das so hergestellte AAO mit einer Polymerschmelze (z.B. Polystyrol, PS) benetzt und danach die HA-Schichten chemisch durch 5wt% H₃PO₄ weggeätzt .[Ste02] Es entstehen MA-Plättchen, die durch Polymerstäbchen getragen werden. In Abbidlung 7.3b) ist der Querschnitt solcher MA-Plättchen zu sehen, die durch PS-Stäbchen getragen werden. Eine schematische Darstellung dieser Struktur ist ergänzend in Abbildung 7.3c) gezeigt. Diese Proben zeigen Interferenzeffekte im Bereich des sichtbaren Lichtes durch den periodischen Wechsel der Dielektrizitätskonstante von AAO und PS. Es ist anzunehmen, dass diese Methode dahingehend weiterentwickelt werden kann, um dreidimensionale photonische Strukturen zu verwirklichen (Abbildung



Abbildung 7.3: Möglichkeiten des Strukturdesign durch gepulste Anodisation: a) SEM-Aufnahme freistehender MA-Plättchen mit definierter Dicke durch gepulste Anodisation, b) SEM-Aufnahme von MA-Plättchen die durch PS-Stäbchen getragen werden, c) schematische Darstellung einer AAO-Polymer-Verbundstruktur und d) mögliche Weiterentwicklung zu einer dreidimensionalen AAO-Polymer-Verbundstruktur durch die Kombination von Mikro-und Nanostrukturierung.

7.3d)).[Lee08]

7.2 Zusammenfassung

Durch die Kombination von HA- und MA-Pulsen unter Verwendung von H_2SO_4 als Elektrolyten können speziell gestaltete AAO-Strukturen hergestellt werden. So ist es möglich, extrem dünne AAO-Plättchen herzustellen, welche unter konventionellen Bedingungen nur mit extremen Aufwand realisierbar sind. Durch eine zusätzliche Infiltration von Polymeren können auch dreidimensionale Polmer/AAO-Verbunde hergestellt werden, die zu dreidimensionalen photonischen Strukturen weiterentwickelt werden könnten.

Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde poröses Aluminiumoxid durch harte Anodisation (HA) mit verdünnter Schwefelsäure hergestellt. Die dabei entstehenden Porenstrukturen der AAO wurde mit einer Realraummethode hinsichtlich ihrer Parameter untersucht. Durch diese Realraummethode können neben der Berechnung von der Porenabstandsverteilung und der Winkelverteilung zwischen den nächsten Porennachbarn auch Domänengrößen und Domänenverteilungen berechnet werden.

Die untersuchten AAO-Strukturen wurde durch direkte HA und durch modifizierte HA mit H_2SO_4 hergestellt.

Direkte harte Anodisation

Die direkte HA beginnt in einem galvanostatischen Modus, in dem die Spannung kontinuerlich ansteigt, bis eine vorgegebene Zielspannung erreicht wird und geht dann in einen potentiostatischen Modus über. Im potentiostatischen Modus nimmt die Stromdichte exponentiell mit der Zeit ab.

Die entstandenen Porenstrukturen wurden in Abhängigkeit von Anodisationsstadien, Zielspannung, Stromdichte und Elektrolytkonzentration untersucht. Es wurden dafür die mittleren Abstände und mittlerer Winkel zu den nächsten Porennachbarn und die Domänengröße durch eine Realraumbildanalyse aus rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen berechnet. Zusätzlich wurden die Proportionalitätskonstante, die Oxiddicke, die Porosität und die Wachstumsrate berechnet. Die Untersuchungen der direkten HA ergaben folgende Ergebnisse:

 Unter galvanostatischen Bedingungen nimmt der mittlere Abstand der nächsten Porennachbarn, die Domänengröße und die Wachstumsrate mit fortschreitender Anodisation und dabei ansteigender Spannung zu. Nach dem Übergang zum potentiostatischen Modus vergrößert sich der mittlere Abstand der nächsten Porennachbarn mit der Abnahme der Stromdichte, dagegen nehmen die Domänengröße und die Wachstumsgeschwindigkeit ab. Es zeigte sich, dass sich während der direkten HA drei verschiedene Porenmorphologien ausbilden. Zu Beginn entstehen verzweigte Poren mit unterschiedliche Durchmessern, gefolgt von parallelen Poren mit in Phase oszillierenden Porendurchmessern, die schließlich in parallele gerade Poren mit konstanten Porendurchmessern übergehen.

- Bei einer gegebenen Stromdichte bestimmt die Zielspannung direkt den mittleren Abstand der nächsten Porennachbarn, die Oxiddicke und die Dauer des galvanostatischen Modus der direkten HA; die Wachstumsrate ist unabhängig von der Zielspannung; eine Abhängigkeit der Domänengröße von der Zielspannung konnte nicht festgestellt werden.
- Die Stromdichte bestimmt die Dauer des galvanostatischen Modus, je höher die Stromdichte, desto größer ist der Anstieg der Spannung und folglich kürzer der galvanostatische Modus. Beim Erreichen der Zielspannung sind der mittlere Abstand der nächsten Porennachbarn, die Domänengröße, die Oxiddicke und die Änderung der Dicke des Barriereoxides mit der Spannung an den Porenböden umgekehrt proportional zur Stromdichte; die Wachstumsrate und der Volumenausdehnungskoeffizient sind direkt proportional zur Stromdichte.
- Die Erhöhung der Elektrolytkonzentration führt, bei einer gegebene Zielspannung und Stromdichte, zu einer leichten Abnahme des mittleren Abstandes der nächsten Porennachbarn. Andere Strukturparameter bleiben weitgehend unbeeinflusst.

AAO, das durch direkte HA hergestellt wurde, zeigt ausgeprägte Rissbildung. Es sind mikroskopische Risse entlang von Zellgrenzen und transversale Risse senkrecht zur Wachstumsrichtung zu beobachten. Als Ursache für die Rissbildung werden hohe Druck- und Zugspannung, Hohlräume im Oxid und Dehydratation angesehen, die u.a. durch das hohe elektrischen Feld und die Volumenexpansion während der direkten HA verursacht werden. Zusätzlich entstehen makroskopische Dehnungsrisse im Oxid, die durch die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten des Aluminiumsubstrats und des Oxids verursacht werden.

Modifizierte harte Anodisation

Um die Rissbildung zu verhindern, die die mechanische Stabilität des AAO erheblich beeinträchtigt und damit deren Anwendung stark einschränkt, wurde die HA modifiziert, so dass der gesamte Prozess spannungskontrolliert abläuft. Bei der modifizierten HA wird unter MA-Bedingungen gestartet und dann die Spannung kontrolliert auf eine vorgegebene Zielspannung erhöht. Dabei nimmt die Stromdichte zu, bis sie unter der Zielspannung ein Maximum durchschritten hat, danach nimmt sie exponentiell mit der Zeit ab. Die Untersuchungen der modifizierten HA ergaben folgende Ergebnisse:

- Die Zielspannung bestimmt direkt den mittleren Abstand der nächsten Porennachbarn, die Oxiddicke, der Volumenausdehnungskoeffizient und die Wachstumsrate.
- Nach Erreichen der Zielspannung ist der mittlere Abstand der nächsten Porennachbarn umgekehrt proportional zur Stromdichte. Für die Domänengröße und die Porenordnung gibt es einen optimalen Bereich der Stromdichte. Die Änderung der Dicke des Barriereoxides ist umgekehrt proportional zum Integral der Stromdichte.
- AAO der modifizierten HA zeigen Segmente mit oszillierenden Porendurchmessern im Bereich der kontrollierten Spannungserhöhung.

Für modifizierte HA konnte keine transversale Rissbildung entlang der Zellgrenzen für Bedingungen des geordneten Porenwachstums beobachtet werden. Unter Verwendung von dünneren Aluminiumsubstraten konnten Dehnungsrisse im AAO vermieden werden.

Bei AAO, das durch direkte HA oder modifizierter HA mit H_2SO_4 hergestellt wurde, wurden erstmals periodische Oszillationen des Porendurchmessers beobachtet. Dieses Phänomen tritt in einem Spannungsbereich von 27-32 V auf und erzeugt sich in räumlich Phase befindende Oszillationen mit einer Wellenlänge von 120-150 nm. Die Ursache für das Auftreten dieser Oszillationen konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht gelöst werden.

Ein Nachteil der HA mit H_2SO_4 ist, dass die Stromdichte, welche die Parameter der Porenstruktur des AAO maßgeblich bestimmt, nicht ausreichend kontrollierbar ist. Dadurch ist es bisher nicht möglich, AAO herzustellen, bei dem konstante Strukturparameter über die gesamte Oxiddicke vorliegt. Allerdings gelang es, durch die Kombination von HAund MA-Bedingungen ein gezieltes Strukturdesign von AAO durchgeführt werden, das die Herstellung von sehr dünnen AAO-Membranen und dreidimensionalen AAO-Polymer-Verbunde ermöglicht.

Literaturverzeichnis

- [AlM91] D. Al Mawlawi, N. Coombs, M. Moskovits "Magnetic properties of Fe deposited into anodic aluminum oxide pores as a function of particle size" *Journal of Applied Physics* 69, 5150 (1991)
- [Alw82] R.S. Alwitt, C.K. Dyer "Voids in aluminum oxide films" Journal of the Electrochemical Society **129**, 711 (1982)
- [Alw93a] R.S. Alwitt, R.C. McClung "Cracking of Anodized Coatings on Aluminum" Plating and Surface Finishing 80,48 (1993)
- [Alw93b] R.S. Alwitt, J. Xu, R.C. McClung "Stresses in sulfuric acid anodized coatings on aluminum" Journal of the Electrochemical Society 140, 1241 (1993)
- [Arr86] D.J. Arrowsmith, A.W. Clifford, D.A. Moth "Fracture of anodic oxide formed on aluminum in sulfuric acid" *Journal of Material Science Letters* 5, 921 (1986)
- [Arz03] E. Arzt, S. Gorb, R. Spalenak "From micro to nano contacts in biological attachment devices" Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America 100, 10603 (2003)
- [Bai74] G. Bailey, G.C. Wood "The morphology of anodic films formed on aluminium in oxalic acid" *Transactions of the Institute of Metal Finishing* **52**, 187 (1974)
- [Bar97] W. Barthlott, C. Neinhuis "Purity of the sacred lotus, or escape from contamination in biological surfaces" *Planta* **202**, 1 (1997)
- [Bra66] D.H. Brandhurst, J.S. Llewelyn Leach "The mechanical properties of thin anodic films on aluminum" *Journal of the Electrochemical Society* **113**, 1245 (1966)
- [Cab48] N. Cabrera, N.F. Mott "Theorie of the oxidation of metals" Report on Progress in Physics 12, 163 (1948)
- [Che98] G.L. Che, B.B. Lakshmi, E.R. Fisher, C.R. Martin "Carbon nanotube membranes for electrochemical energy storage and production" *Nature* **393**, 346 (1998)

- [Chu05] S.Z.Chu, K. Wada, S. Ionue, M. Isogai, A. Yasumori "Fabrication of ideally ordered nanoporous alumina films and integrated alumina ananotubule arrays by high-field anodization" Advanced Materials 17, 2115 (2005)
- [Chu06] S.Z. Chu, K. Wada, S. Inoue, M. Isogai, Y. Katsatu, A. Yasimori "Large-scale fabrication of ordered nanoporous alumina films with arbitrary pore intervales by critical-potential anodization" *Journal of the Electrochemical Society* 153, B384 (2006)
- [Cho03] J. Choi, K. Nielsch, M. Reiche, R.B. Wehrspohn, U. Gösele "Fabrication of monodomain alumina pore arrays with an interpore distance smaller than the lattice constant of the imprint stamp" *Journal of Vakuum Science & Technology* B 21, 763 (2003)
- [Cro99] A.C. Crossland, H. Habazaki, K. Shimizu, P. Skeldon, G.E. Thompson, G.C. Wood, X. Zhou, C.J.E. Smith "Residual flaws due to formation of oxygen bubbles in anodic alumina" *Corrosion Science* **41**, 1945 (1999)
- [Cso61a] P. Csokán "Beiträge zur Kenntnis der anodischen Oxidation von Aluminium mit verdünnter, kalter Schwefelsäure" Metalloberfläche 15, B49 (1961)
- [Cso61b] P. Csokán, "Hard anodizing: Studies of the relation between anodizing conditions and the growth and properties of hard anodic oxide coatings" *Electroplating* and Metal Finishing 15, 72 (1961)
- [Cso64] P. Csokán "Some observations on the growth mechanism of hard anodic oxide coatings on aluminium" Transactions of the Institute of Metal Finishing 41, 51 (1964)
- [DeG02] I. DeGraeve, H. Terryn, G.E. Thompson "Influence of the heat transfer on anodic oxidation of aluminum" *Journal of Applied Electrochemistry* **32**, 73 (2002)
- [DeG03] I. DeGraeve, H. Terryn, G.E. Thompson "Influence of local heat development on film thickness for anodizing aluminum in sulfuric acid" *Journal of the Elec*trochemical Society 150, B158 (2003)
- [Des89] A.Despic, V.P. Parkhutik "Electrochemistry of aluminium in aqueous solutions and physics of its anodic oxide", Modern Aspects of Electrochemistry", Plenum Verlag, New York (1989)

- [Dig69] J.W. Diggle, T.C. Downie, C.W. Coulding "Anodic oxide films of aluminum" Chemical Review 69, 365 (1969)
- [Dor66] G.A. Dorsey Jr. "The characterization of anodic aluminas. I. Composition of films from acidic anodizing electolytes" *Journal of the Electrochemical Society* 113, 169 (1966)
- [Ela03] J.W. Elam, D. Routkevitch, P.P. Mardilovich, S.M. George "Conformal coating on ultrahigh-aspect-ratio nanopores of anodic alumina by atomic layer deposition" *Chemistry of Materials* 15, 3507 (2003)
- [End05] J. Endel; Deutsches Patent DE 10345573 (2005)
- [Fra66] R.W. Franklin "Structure of non-porous anodic films of aluminium" Nature 100, 1566 (1957)
- [Fra06] L.E. Fratila-Apachitei, I. DeGraeve, I. Apatichei H. Terryn, G.E. Thompson "Electrode temperature evolution during anodic oxidation of AlSi(Cu) alloys studied in the wall-jet reactor" Surface & Coatings Technology 200, 5343 (2006)
- [Fox55] M.W. Fox, E.F. Hare, W.A. Zisman "Wetting properties of organic liquids on high energy surfaces" *Journal of Physical Chemistry* 59, 1097 (1955)
- [Gab02] D.R. Gabe "Hard anodizing What do we mean by hard?" *Metal Finishing* **45**, 52 (2004)
- [Gar06] S.J. Garcia-Vergara, P. Skeldon, G.E. Thompson, H. Habazaki "A flow model of porous anodic film growth on aluminum" *Electrochimica Acta* 52, 681 (2006)
- [Gar07] S.J. Garcia-Vergara, P. Skeldon, G.E. Thompson, T. Hashimoto, H. Habazaki "Compositional evidence for flow in anodic films on aluminum under high electric fields" *Journal of the Electrochemical Society* 154, C540 (2007)
- [Geo69] D.J. George, J.H. Powers "Hard anodic coatings: characteristics, applications, and some recent studies on processing and testing" *Plating* **56**, 1240 (1969)
- [Gin63] H. Ginsberg, K. Werfers "Zur Struktur der anodischen Deckschichten auf Aluminiumoberflächen" Metall 17, 202 (1963)
- [Gue34] A. Güntherschulze, H. Betz "Die Bewegung der Ionengitter von Isolatoren bei extremen elektrischen Feldstärken" Zeitschrift für Physik **92**, 367 (1934)

- [Gue37] A. Güntherschulze, H. Betz "Elektrolytkondensatoren"M. Kayn Verlag (1937)
- [Has94] A.W.Hassel, M.M. Lohrengel, S.Rüße und J.W. Schulze "On the mechanism of ion transport in thin (1-100 nm) oxide films on aluminium and tantalum" Bulletin of the chemists and technologists of macedonia 13, 49 (1994)
- [Hec88] J.G. Hecker "Aluminum hard coats" *Product Finishing* 53, 88 (1988)
- [Hil84] R. Hillebrand, K. Scheerschmidt, W. Neumann, P. Werner, A. Pippel "Bildinterpretation in der Hochauflösungs-Elektronenmikroskopie" Akademie-Verlag Berlin (1984)
- [Hil08] R. Hillebrand, F. Müller, K. Schwirn, W. Lee, M. Steinhart "Quantitative analysis of the grain morphology in self-assembled hexagonal lattice" ACS Nano 2, 913 (2008)
- [Hoa63] T.P. Hoar, J. Yahalom "The initiation of pores in anodic oxide films formed on aluminum in acid solutions" Journal of the Electrochemical Society 110, 614 (1963)
- [Hoe07] A. Hoess, N. Teuscher, A. Thormann, H. Aurich, A. Heilmann "Cultivation of hepatoma cell line HepG2 on nanoporous aluminum oxide membranes" Acta Biomaterialia 3, 43 (2007)
- [Hun54a] M.S. Hunter, P. Fowle "Determination of barrier layer thickness of anodic oxide coatings" Journal of Electrochemical Society 101, 481 (1954)
- [Hun54b] M.S. Hunter, P. Fowle "Factors affecting the formation of anodic oxide coatings" Journal of Electrochemical Society 101, 514 (1954)
- [Ito00] N. Itoh, N. Tomura, T. Tsuji, M. Hongo "Deposition of palladium inside straight mesopores of anodic alumina tube and its hydrogen permeability" *Microporous* and Mesoporous Materials **39**, 103 (2000)
- [Jes97] O. Jessensky "Untersuchungen zum Porenwachstum in 6H-Siliziumkarbid und anodischem Aluminiumoxid" Dissertation, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (1997)
- [Jes98] O. Jessensky, F. Müller, U. Gösele "Self-organized formation of hexagonal pore arrays in anodic alumina" *Applied Physics Letters* **72**, 1173 (1998)

- [Joh84] S. John, V. Balasubramanian, B. Shenoi "Hard anodizing of aluminium and its alloys-AC in sulphuric acid-sodium sulphate bath" *Metal Finishing* 82, 33 (1984)
- [Joh85] S. John, V. Balasubramanian, B. Shenoi "Hard anodizing of aluminum and its alloys at 30°C to 35°C" *Metal Finishing* **83**, 23 (1985)
- [Kas07] M. Almasi Kashi, A. Ramazani, M. Noormohammadi, M. Zarei P. Marashi "Optimum self-ordered nanopore arrays with 130-270 nm interpore distances formed by hard anodization in sulfuric/oxalic acid mixtures" *Journal of Physics* D: Applied Physics 40, 7032 (2007)
- [Kel53] F. Keller, M.S. Hunter, D.L. Robinson "Structural features of oxide coatings on aluminium" *Journal of Electrochemical Society* 100, 411 (1953)
- [Ko06] S. Ko, D. Lee, S. Jee, H. Park, K. Lee, W. Hwang "Mechanical properties and residual stress in porous anodic alumina structures" *Thin Solid Films* 515, 1932 (2006)
- [Koh04] P. Kohli, M. Wirtz, C.R. Martin "Nanotube membrane based biosensors" *Electroanalysis* 16, 9 (2004)
- [Lee05a] W. Lee, M. Alexe, K. Nielsch, U. Gösele "Metal membranes with hierarchically organized nanotube arrays" *Chemistry of Materials* 17, 3325 (2005)
- [Lee05b] W. Lee, R. Scholz, K. Nielsch, U. Gösele "Template-based electrochemical method for the synthesis of multisegmented metallic nanotubes" Angewandte Chemie Intrational Edition 44, 6050 (2005)
- [Lee06a] W. Lee, R. Ji, U. Gösele, K. Nielsch "Fast fabrication of long-range ordered porous alumina membranes by hard anodization" *Nature Materials* 5, 741 (2006)
- [Lee06b] W. Lee, R. Ji, C.A. Ross, U. Gösele, K. Nielsch "Wafer-scale Ni imprint stamps for porous alumina membranes based on interference lithography" Small 2, 978 (2006)
- [Lee07] W.Lee, K. Nielsch, U. Gösele "Self-ordering behavior of nanoporous anodic aluminum oxide (AAO) in malonic acid anodization" Nanotechnology 18, 475713 (2007)

- [Lee08] W. Lee, K. Schwirn, M. Steinhart, E. Pippel, R. Scholz, U. Gösele "Structural engineering of nanoporous anodic aluminum oxide (AAO) by pulse anodization of aluminum" *Nature Nanotechnology* 3, 234 (2008)
- [Leh96] V. Lehmann "On the origin of electrochemival oscillations at silicon electrodes" Journal of the Electrochemical Society 143, 1313 (1996)
- [Lel56] P. Lelong, J. Hérenguel "Des surfaces en alliage d'aluminium traitées par oxydation anodique brillante et soumises a des échaufements" *Review Alumium* 236, 923 (1956)
- [Li98] A.P. Li, F. Müller, K. Birner, K. Nielsch, U. Gösele "Hexagonal pore arrays with a 50-420 nm interpore distance formed by self-organisation in anodic alumina" Journal of Applied Physics 84, 6023 (1998)
- [Li06] Y. Li, M. Zheng, L. Ma, W. Shen "Fabrication of highly ordered nanoporous alumina films by stable high-field anodisation" *Nanotechnology* 17, 5101 (2006)
- [Lic60] E. Lichtenberg-Bajza, A. Domony, P. Csokán "Untersuchung der Struktur und anderer Eigenschaften von durch anodische Oxidation erzeugten Hartoxydischichten" Werkstoffe & Korrosion 11, 701 (1960)
- [Lie98] F. Li "Nanostructure of anodic alumina films of interest in magnetic recording." Dissertation, Universität Alabama, USA (1998)
- [Lie98b] F. Li, L. Zhang, R.M. Metzger "On the growth of highly ordered pores in anodized aluminum oxide" *Chemistry of Materials* 10, 2470 (1998)
- [Loh93] M.M. Lohrengel "Thin anodic oxide layers on aluminum and other valve metals high field regime" *Material Science and Engineering* **11**, 243 (1993)
- [Mar94] C.R. Martin "Nanomaterials A membrane-based synthetic approach" *Science* **266**, 1961 (1994)
- [Mar96] C.R. Martin "Membrane-based synthesis of nanomaterials." Chemistry of Materials 8, 1739 (1996)
- [Mas95] H. Masuda, K. Fukuda "Ordered metal nanohole arrays made by a two-step replication of honeycomb structures of anodic alumina" *Science* **268**, 1466 (1995)
- [Mas96] H. Masuda, M. Satoh, "Fabrication of gold nanodot array using anodic porous alumina as an evaporation mask" Japanese Jornal of Applied Physics Part 2-Letters 35, L126 (1996)

- [Mas98] H. Masuda, Y. Kouichi, A. Osaka "Self-ordering of cell configuration of anodic porous alumina with large-size pores in phosphoric acid solution" Japanese Journal of Applied Physics 37, L1340 (1998)
- [Mat07] S. Mátéfi-Tempfli, M. Mátéfi-Tempfli, L. Piraux "Characterization of nanopores ordering in anodic alumina" *Thin Solid Films* 516, 3735 (2007)
- [McD93] D.D. MacDonald "On the formation of voids in anodic oxides films on aluminum" Journal of the Electrochemical Society 140, L27 (1993)
- [Mei03] Y.F. Mei, X.L. Wu, X.F. Shao, G.S. Huang, G.G. Siu "Formation mechanism of alumina nanotube arrays" *Physics Letters* A 309, 109 (2003)
- [Nag68] M. Nagayama, K. Tamura "On the mechanism of dissolution of porous oxide films on aluminum during anodizing" *Electrochimica Acta* 13,1773 (1968)
- [Nel93] J.C. Nelson, R.A. Oriani "Stress generation during anodic oxidation of titanium and aluminum" *Corrosion Science* 34, 307 (1993)
- [Nie02a] K.Nielsch, J.Choi, K. Schwirn, R.B. Wehrspohn, U. Gösele "Self-ordering regimes of porous alumina: The 10%-porosity rule" Nano Letters 2, 677-680 (2002)
- [Nie02b] K. Nielsch "Hochgeordnete ferromagnetische nano-Stabensembles" Dissertation, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (2002)
- [Nie02c] K. Nielsch, R. Hertel, R.B. Wehrspohn, J. Barthel, J. Kirschner, U. Gösele, S.F. Fischer, H. Kronmüller "Switching behavior of single nanowires inside dense nickel nanowire arrays" *IEEE Transaction On Magnetics* 38, 2571 (2002)
- [Olb88] B. Olbertz "Hartanodisieren eröffnet Aluminium vielfältige technische Anwendungsmöglichkeiten" Aluminium **3**, 268 (1988)
- [Ono04] S. Ono, M. Saito, H. Asoh "Self-ordering of anodic porous alumina induced by local current concentration: burning" *Electrochemical and Solid-State Letters* 7, B21 (2004)
- [Ono91] S. Ono, H. Ichinose, N. Masuko "Defects in porous anodic films formed on high purity aluminum" Journal of the Electrochemical Society 138, 3705 (1991)
- [OSu68] J.P O'Sullivan, J.A. Hockey, G.C. Wood "Infra-red spectroscopic study of anodic alumina films" *Transactions of the Faraday Society* 65, 535 (1968)

- [Osu70] J.P. O'Sullivan, G.C. Wood "The morphology and the mechanism of formation of porous anodic films an aluminium" *Proceedings of the Royal Scientific Society* A 317, 511 (1970)
- [Par92] V.P. Parkhutik, V.I. Shershulsky "Theoretical modelling of porous oxide growth on aluminium" *Journal of Applied Physics* 25, 1258 (1992)
- [Ras06] W. Rasband ImageJ 1.36b National Institute of Health, U.S.A (2006)http://rsb.info.nih.gov/ij/
- [Ras94] J. Rasmussen "Die technische Pulsanodisation von Aluminium" Galvanotechnik 85, 1477 (1994)
- [Rej05] A. Rejendra "Hard anodization of aluminium and its application to sensorics" Surface Engineering 21, 193 (2005)
- [Reu76] M.R.Reuhle, S. Staiger, K.H. Katerbau, M. Wilkens "Electron microscopical contrast of small cavities in metals" 6th European Congress on Electron Microscopy, Tal. Int. Publ. Co. 538 (1976)
- [Sat71] N. Sato "A theory for breadown of anodic oxide films on metals" *Electrochimica Acta* 16, 1683 (1971)
- [Sch04] S.Schweizer "Dynamisches Verhalten von Silizium-Elektroden in Fluor-haltigen Elektrolyten" Dissertation, Brandenburgische Technische Universität Cottbus (2004)
- [Sch08] K. Schwirn, W. Lee, R. Hillebrand, M. Steinhart, K. Nielsch, U. Gösele "Selfordered Anodic Aluminum Oxide (AAO) formed by H₂SO₄ hard anodization" ACS Nano 2, 302 (2008)
- [Shi92] K. Shimizu, K. Kobayashi, G.E. Thompson, G.C. Wood "Develompent of porous anodic films on aluminium" *Philosophical Magazin* A 66, 643 (1992)
- [Shi04] S. Shingubara, K. Morimoto, H. Sakaue, T. Takahagi "Self-organization of a porous alumina nanohole array using a sulfuric/oxalic acid mixture as electolyte" *Electrochemical Solid-State Letter* 7, E15 (2004)
- [Sie77] J.Siejka, C. Ortega "An O¹⁸ study of field-assisted pore formation in compact oxide films on aluminium" *Journal of Electrochemical Society* **124**, 883 (1977)

- [Ske97] P.Skeldon, G.E. Thompson, G.C. Wood, X. Zhou, H. Habazaki, K. Shimizu "Evidence of oxygen bubbles formed within oanodic films on aluminum-copper alloys" *Philosophical Magazin* A 76, 729 (1997)
- [Ske06] P. Skeldon, G.E. Thompson, S.J. Garcia-Vergara, L. Iglesias-Rubianes, C.E. Blanco-Pinzon, A tracer study of porous anodic alumina" *Electrochemical and Solid-State Letters* 9, B47 (2006)
- [Ste02] M. Steinhart, J.H. Wendorff, A. Greiner, R.B. Wehrspohn, K. Nielsch, J. Schilling, J. Choi, U. Gösele "Polymer nanotubes by wetting of ordered porous templates" Science 296, 1997 (2002)
- [Ste04] M. Steinhart, R.B. Wehrspohn, U. Gösele, J.H. Wendorff "Nanotubes by template wetting: A modular assembly system" Angewandte Chemie Internationale Edition 43, 1333 (2004)
- [Sto79] W.M. Stobbs "Electron microscopical techniques for the observation of cavities" Journal of Microsopy 116, 3 (1979)
- [Tes92a] O. Teschke, M.U. Kleinke "Stability criteria for buckling of thin anodic films on aluminum" *Thin Solid Films* 226, 74 (1992)
- [Tes92b] O. Teschke, M.U. Kleinke "Buckling of Anodic Films. A mechanism for the breakdown of coatings on aluminum wires" *Journal of the Electrochemical Society* 139, L26 (1992)
- [Tes93] O. Teschke, M.U. Kleinke, F. Galembeck "Buckling of anodic films on aluminum: Determination of plastic deformation energy of coatings" *Journal of the Electrochemical Society* 140, 1667 (1993)
- [Tho78] G.E.Thompson, Y. Xu, P. Skelton, K. Shimizu, S.H. Han, G.C. Wood "Anodic oxidation of aluminium" *Philosophical Magazine* 55, 651 (1978)
- [Tho97] G.E. Thompson "Porous anodic alumina: fabrication, characterization and applications" Thin solid films 297, 192-201 (1997)
- [Tho07] A. Thormann, N. Teuscher, M. Pfannmöller, U. Rothe, A. Heilmann "Nanoporous aluminum oxide membranes for filtration and biofunctionalization" Small, 3, 1032 (2007)
- [Ver63] D.A. Vermilyea "Stresses in Anodic Films" Journal of the Electrochemical Society 110, 345 (1963)

- [Vru03] I. Vrublevsky, V. Parkoun, J. Schreckenbach, G. Marx "Effect of the current density ont the volume expansion of the deposited thin film of aluminum during porous oxide formation" *Applied Surface Science* 220, 51 (2003)
- [Vru04] I. Vrublevsky, V. Parkoun, V. Sokol, J. Schreckenbach "Study of the chemical dissolution of the barrier oxide layer of porous alumina films formed in oxalic acid using a re-anodizing technique" *Applied Surface Science* 236, 270 (2004)
- [Was86] K. Wada, T. Shimohira, M. Amada, N. Baba "Microstructure of porous anodic oxide films on aluminum" *Journal of Material Science* 21, 3810 (1986)
- [Woo70] G.C. Wood, J.P O'Sullivan "The anodizing of aluminum in sulphate solutions" Electrochimica Acta 15, 1865 (1970)
- [Yam04] A. Yamaguchi, F. Uejo,T. Yoda, T. Uchida, Y. Tanamura, T. Yamashita, N. Teramae "Self-assembly of a silica-surfactant nanocomposite in a porous alumina membrane" *Nature Materials* 3, 337 (2004)
- [You63] L. Young "Condenser pressure as an explanation of field dependent tafel slopes of high field ionic conduction of anodic t tantalum pentoxide films" Journal of the Electrochemical Society 110, 589 (1963)
- [Yok82] K. Yokoyama, H. Konno, H. Takahashi, M. Nagayama "Advantage of pulsed Anodizing" *Plating and Surface Finishing* 69, 62 (1982)
- [Zha07] S.Zhao, K. Chan, A. Yelon, T. Veres "Novel structure of AAO films by constant current anodization" Advanced Materials 19, 2004 (2007)
- [Zho00] X. Zhou, G.E. Thompson, H. Habazaki, M.A. Paez, K. Shimizu, P. Skeldon, G.C. Wood "Morphological development of oxygen bubbles in anodic alumina" *Journal of the Electrochemical Society* 147, 1747 (2000)
- [Zhu05] X.F. Zhu, D.D. Li, Y. Song, Y.H. Xiao , The study on oxygen bubbles of anodic alumina based on high purity aluminum" *Material Letters* 59, 3160 (2005)

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen bedanken, die durch ihre Unterstützung zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Herrn Prof. Ulrich Gösele danke ich für die Möglichkeit, diese Arbeit in seiner Abteilung durchführen zu können, für das freundliche und förderliche Arbeitsklima und die hilfreichen Diskussionen und Gespräche.

Ganz herzlich möchte ich Dr. Martin Steinhart für die federführende Betreuung meiner Arbeit, sowie die innovative und kameradschaftliche Arbeitsatmosphäre in seiner Arbeitsgruppe danken. Dr. Woo Lee danke ich für die Zusammenarbeit, seine Diskussionsbereitschaft und die vielen wertvollen Tipps. Ich bedanke mich bei Dr. Reinald Hillebrand für seine Hilfe und anregenden Diskussionen bei der Analyse geordneter Porenstrukturen. Außerdem bedanke ich mich bei der Max-Planck-Reserarch School for Science and Technology of Nanostructures, hier insbesonderen Frau Dr. Monika Kämpfe.

Ein besonderer Dank gehört Frau Kornelia Sklarek für die vielfältige Unterstützung in kleinen und großen Dingen des alltäglichen Laborgeschehens. Frau Claudia Münx und Frau Sigrid Hopfe danke ich für ihre unermüdliche Bereitschaft, meine unzähligen und unpraktischen Proben für die REM-und TEM-Analysen zu präparieren. Dr. Wilfried Erfurth und Dr. Herbert Hofmeister möchte ich danken für die Einarbeitung in das "gute" REM bzw. in das TEM sowie die Hilfestellung bei verschiedenen Problemen. Dr. Roland Scholz danke ich für die Anfertigung der ersten TEM-Bildern meiner Proben.

Ich danke Dr. Frank Müller für hilfreiche Diskussionen und wertvollen Anregungen. Stefan Schweizer danke ich für die Hilfe bei meinem Kampf mit $L^A T_E X$ und eine kleine Einführung in das Siliziumätzen. Für das Korrekturlesen meiner Arbeit danke ich ganz besonders Petra Göring und Markus Geuss.

Ich bedanke mich bei Julia Ducke und Dr. Jochen Barthel für die tatkräftige Unterstützung beim Ausfindigmachen und der Beschaffung längst vergessener Veröffentlichungen.

Für das freundliche Klima und die schöne Zeit am MPI während meiner Doktorarbeit danke ich besonders meinen Kollegen Claudia Büttner, Susanna Kallaus, Ulrike Rehn, Jan Bauer, Johannes Hohlebein, Silko Grimm, Andreas Langner, Torsten Geppert, Klaus Mathwig und Jörg Wittemann.

Ganz besonders möchte ich mich bei meinen Eltern für ihre vielfältige und umfangreiche Unterstützung während dieser Zeit bedanken.

CURRICULUM VITAE

Name	Kathrin Schwirn						
17.03.1980	geboren in Halle (Saale)						
Bildungsweg							
1993-1998 Juli 1998	J.G. Herder Gymnasium in Halle (Saale) Abitur						
Oktober 1998-März 2004	Studium an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Umwelttechnik						
November 2003-März 2004	Diplomarbeit am Institut für Troposphärenforschung in Leipzig Thema: "Das hygroskopische Wachstum von atmosphärischen Aerosolpartikelverteilungen" Betreuer: Dr. habil. Alfred Wiedensohler						
März 2004	Diplom						
seit April 2005	Doktorandin der International Max-Planck-Research-School des MPI für Mikrostrukturphysik in Halle (Saale) Thema: "Harte Anodisation von Aluminium mit verdünnter Schwefelsäure" Betreuer: Prof. Ulrich Gösele						
Beruflicher Werdegang							
März 2001-September 2002	MPI für Mikrostrukturphysik in Halle (Saale) studentische Hilfskraft						
Oktober 2002-März 2005	Leibniz für Troposphärenforschung in Leipzig Praktikum, studentische Hilfskraft, wissenschaftliche Mitarbeiterin						
November2004-März 2005	MPI für Mikrostrukturphysik in Halle (Saale) wissenschaftliche Mitarbeiterin						
Auslandserfahrungen							
Mai-Juli 2004	Feldmesskampagne (FIGARO) im nördlichen Nadelwaldgürtel von Finnland						
April-Juni 2008	USA-Aufenthalt Praktikum bei Evident Technologies in Troy, N.Y.						
Halle, den 31.03.2008 Kathrin Schwirn							

Veröffentlichungen

K. Nielsch, J. Choi, K. Schwirn, R.B. Wehrspohn, U. Gösele "Self-ordering regimes of porous alumina: The 10% porosity rule" *Nano Letters* **2** (7): 677 (2002)

W. Birmili, A. Nowak, K. Schwirn, K. Lehmann, A. Wiedensohler 'A new method to accurately relate dry and humidified size distributions of atmospheric aerosols" *Journal of Aerosol Science* **Supplement 1**: S15, contributions to the European Aerosol Conference, Budapest (2004)

S. Mertes, D. Galgon, K. Schwirn, A. Nowak, K. Lehmann, A. Massling, A. Wiedensohler, W. Wieprecht "Evolution of particle concentration and size distribution observed upwind, inside and downwind hill cap clouds at connected flow conditions during FEBUKO" *Atmospheric Environment* **39** (23-24): 4233-4245 (2005)

H. Herrmann, R. Wolke, K. Müller, E. Brüggemann, T. Gnauk, P. Barzaghi, S. Mertes, K. Lehmann,
A. Massling, W. Birmili, A. Wiedensohler, W. Wierprecht, K. Acker, W. Jaeschke, H. Kramberger,
B. Svrcina, K. Bachmann, J.L. Collett, D. Galgon, K. Schwirn, A. Nowak, D. van Pinxteren,
A. Plewka, R. Chemnitzer, C. Rud, D. Hofmann, A. Tilgner, K. Diehl, B. Heinold, D. Hinneburg,
O. Knoth, A.M. Sehili, M. Simmel, S. Wurzler, Z. Majdik, G. Mauersberger, F. Müller
"FEBUKO and MODMEP: Field measurements and modeling of aerosol and cloud multiphase processes" Atmospheric Environment 39 (23-24), 4169 (2005)

S. Grimm, K. Schwirn, P. Göring, H. Knoll, P.T. Miclea, A. Greiner, J.H. Wendorff, R.B. Wehrspohn, U. Gösele, M. Steinhart "Nondestructive Mechanical Release of Ordered Polymer Microfiber Arrays from Porous Templates" *Small* **3** (6): 993 (2007)

K. Schwirn, W. Lee, R. Hillebrand, M. Steinhart, K. Nielsch, U. Gösele "Self-ordered anodic aluminum oxide (AAO) formed by H_2SO_4 hard anodization (HA)" ACS Nano 2, 302 (2008)

W. Lee, K. Schwirn, M. Steinhart, E. Pippel, R. Scholz, U. Gösele "Structural engineering of nanoporous anodic aluminum oxide (AAO) by pulse anodization of aluminum" *Nature Nanotechnology* **3**, 234 (2008)

R. Hillebrand, F. Müller, K. Schwirn, W. Lee, M. Steinhart "Quantitative analysis of the grain morphology in self-assembled hexagonal lattice" *ACS Nano* **2**, 913 (2008)

W. Birmili, K. Schwirn, A. Nowak, T. Petäjä, D. Rose, K. Hämeri, P. Aalto, J. Joutsensaari, A. Wiedenschler, M. Kulmala, M. Boy "Hygroscopic growth of atmospheric particle number size distributions in the finnish boreal forest region" *Boreal Environmental Research* in Druck

A. Nowak, W. Birmili, K. Schwirn, A. Wiedensohler "The humidifying differential mobility particle sizer (H-DMPS): Measurements of sub-micrometer particle size distributions at controlled relative huminities" *Journal of Aerosol Science* eingereicht
Hiermit erkläre ich, dass ich diese Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe. Es wurden keine anderen als die von mir angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt. Die den benutzten Werken wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen sind als solche kenntlich gemacht.

Kathrin Schwirn

Halle, den 31.03.2008

Hiermit erkläre ich, dass es sich um meine erste Bewerbung um den Doktorgrad handelt.

Kathrin Schwirn

Halle, den 31.03.2008